


Dell DSS 2500

소유자 매뉴얼

참고, 주의 및 경고

 **노트:** 참고"는 제품을 보다 효율적으로 사용하는 데 도움이 되는 중요 정보를 제공합니다.

 **주의:** 주의사항은 하드웨어의 손상 또는 데이터 유실 위험을 설명하며, 이러한 문제를 방지할 수 있는 방법을 알려줍니다.

 **경고:** 경고는 재산 손실, 신체적 상해 또는 사망 위험이 있음을 알려줍니다.

장 1: Dell DSS 2500 시스템 개요.....	7
Dell DSS 2500 시스템에 대해 지원되는 구성.....	7
전면 패널.....	7
3.5인치 또는 2.5인치 하드 드라이브/SSD가 12개인 시스템.....	8
후면 패널 구조.....	8
듀얼 라이저 모듈이 없는 시스템.....	9
듀얼 라이저 모듈이 있는 시스템.....	10
전면 패널 상의 진단 표시등.....	11
하드 드라이브 표시등 코드.....	12
NIC 표시등 코드.....	12
중복 전원 공급 장치 표시등 코드.....	13
시스템의 서비스 태그 찾기.....	14
장 2: 설명서 리소스.....	15
장 3: 기술 사양.....	16
새시 크기.....	16
새시 무게.....	17
프로세서 사양.....	17
PSU 사양.....	17
시스템 전지 사양.....	17
스토리지 컨트롤러 사양.....	17
확장 버스 사양.....	17
메모리 사양.....	18
드라이브 사양.....	18
포트 및 커넥터 사양.....	18
USB 포트.....	18
NIC 포트.....	19
VGA 포트.....	19
원격 관리 포트.....	19
직렬 커넥터.....	19
내부 SAS 커넥터.....	19
비디오 사양.....	19
환경 사양.....	19
미세 먼지 및 가스 오염 사양.....	20
확대된 작동 온도.....	21
장 4: 초기 시스템 설정 및 구성.....	22
시스템 설정.....	22
BMC IP 주소 설정 옵션.....	22
BMC에 로그인.....	23
운영 체제 설치 옵션.....	23
펌웨어 및 드라이버 다운로드 방법.....	23

장 5: 사전 운영 체제 관리 응용프로그램.....	25
사전 운영 체제 응용프로그램을 관리할 수 있는 옵션.....	25
시스템 설치 프로그램.....	25
시스템 설정 보기.....	25
시스템 설정 세부 정보.....	26
System BIOS(시스템 BIOS).....	26
iDRAC 설정 유틸리티.....	49
장치 설정.....	49
부팅 관리자.....	50
부팅 관리자 보기.....	50
부팅 관리자 기본 메뉴.....	50
PXE 부팅.....	51
장 6: 시스템 구성부품 설치 및 분리.....	52
안전 지침.....	52
시스템 내부 작업을 시작하기 전에.....	52
시스템 내부 작업을 마친 후에.....	53
권장 도구.....	53
시스템 덮개.....	53
시스템 덮개 분리.....	53
시스템 덮개 장착.....	54
시스템 내부.....	56
냉각 덮개.....	58
냉각 덮개 분리.....	58
냉각 덮개 장착.....	59
시스템 메모리.....	61
일반 메모리 모듈 설치 지침.....	62
모드별 지침.....	62
메모리 구성 예.....	63
메모리 모듈 분리.....	64
메모리 모듈 설치.....	66
하드 드라이브.....	67
핫 스왑 가능한 하드 드라이브 캐리어 분리.....	67
핫 스왑 가능 하드 드라이브 캐리어 설치.....	68
3.5인치 하드 드라이브 보호물 분리.....	69
3.5인치 하드 드라이브 보호물 설치.....	70
3.5인치 하드 드라이브 어댑터에 2.5인치 하드 드라이브 설치.....	71
3.5인치 하드 드라이브 어댑터에서 2.5인치 하드 드라이브 분리.....	71
3.5인치 핫 스왑 가능한 하드 드라이브 캐리어에서 3.5인치 하드 드라이브 어댑터 분리.....	72
3.5인치 핫 스왑 가능한 하드 드라이브 캐리어에 3.5인치 하드 드라이브 어댑터 설치.....	73
하드 드라이브 캐리어에서 핫 스왑 가능한 하드 드라이브 분리.....	74
하드 드라이브 캐리어에 핫 스왑 가능한 하드 드라이브 설치.....	74
(옵션 사양)2.5인치 내부 하드 드라이브 캐리어 분리.....	75
(옵션 사양)2.5인치 내부 하드 드라이브 캐리어 설치.....	77
내부 하드 드라이브 캐리어에서 (선택 사양) 2.5인치 내부 하드 드라이브 분리.....	78
내부 하드 드라이브 캐리어에 (선택 사양) 2.5인치 내부 하드 드라이브 설치.....	79
(선택 사양) 2.5인치 내부 하드 드라이브 케이지 분리.....	80
(선택 사양) 2.5인치 내부 하드 드라이브 케이지 설치.....	82

냉각 팬.....	84
냉각 팬 분리.....	84
냉각 팬 설치.....	86
확장 카드 및 확장 카드 라이저(선택 사양).....	87
확장 카드 설치 지침.....	87
시스템 보드의 확장 카드 분리.....	88
시스템 보드의 확장 카드 설치.....	89
듀얼 라이저 모듈(선택 사양) 분리.....	91
듀얼 라이저 모듈(선택 사양) 설치.....	92
내부 PERC 라이저 카드 분리.....	93
내부 PERC 라이저 설치.....	94
내부 PERC 라이저에서 확장 카드 분리.....	95
내부 PERC 라이저에 확장 카드 설치.....	97
듀얼 라이저 모듈에서 확장 카드 분리.....	98
듀얼 라이저 모듈에 확장 카드 설치.....	100
원격 관리 포트 카드(선택 사양).....	102
선택 사양 원격 관리 포트 카드 분리.....	103
선택 사양 원격 관리 포트 카드 설치.....	104
프로세서 및 방열판.....	105
방열판 분리.....	106
프로세서 분리.....	107
프로세서 설치.....	110
방열판 설치.....	111
전원 공급 장치.....	113
핫 스페어 기능.....	114
전원 공급 장치 보호물 분리.....	114
전원 공급 장치 보호물 설치.....	115
AC 전원 공급 장치 분리.....	115
AC 전원 공급 장치 설치.....	116
전원 인터포저 보드.....	117
전원 점속기 보드 분리.....	117
전원 점속기 보드 설치.....	119
시스템 배터리.....	121
시스템 배터리 장착.....	121
하드 드라이브 후면판.....	122
하드 드라이브 후면판 분리.....	122
하드 드라이브 후면판 설치.....	127
제어판.....	128
왼쪽 제어판 분리.....	128
왼쪽 제어판 설치.....	129
오른쪽 제어판 분리.....	131
오른쪽 제어판 설치.....	132
시스템 보드.....	133
시스템 보드 제거.....	134
시스템 보드 설치.....	136
시스템 설정을 사용하여 시스템 서비스 태그 입력.....	139
간편한 복원 기능을 사용하여 서비스 태그를 복원.....	139

장 7: 시스템 진단 프로그램 사용.....	140
Dell 내장형 시스템 진단 프로그램.....	140

내장형 시스템 진단 프로그램 사용 시기.....	140
부팅 관리자에서 내장형 시스템 진단 프로그램 실행.....	140
시스템 진단 제어.....	140
장 8: 점퍼 및 커넥터	142
시스템 보드 점퍼 설정.....	142
잊은 암호 비활성화.....	142
시스템 보드 커넥터.....	143
장 9: 시스템 문제 해결.....	145
시스템 시작 오류 문제 해결.....	145
외부 연결 문제 해결.....	145
비디오 서브시스템 문제 해결.....	145
USB 디바이스 문제 해결.....	146
직렬 입력 및 출력 디바이스 문제 해결.....	146
NIC 문제 해결.....	147
침수된 시스템 문제 해결.....	147
손상된 시스템 문제 해결.....	148
시스템 배터리 문제 해결.....	149
전원 공급 장치 문제 해결.....	149
전원 공급 문제 해결.....	150
전원 공급 장치 문제.....	150
냉각 문제 해결.....	150
냉각 팬 문제 해결.....	151
시스템 메모리 문제 해결.....	151
드라이브 또는 SSD 문제 해결.....	152
스토리지 컨트롤러 문제 해결.....	153
확장 카드 문제 해결.....	154
프로세서 문제 해결.....	154
장 10: 도움말 보기.....	156
Dell EMC에 문의하기.....	156
설명서에 대한 사용자 의견.....	156

Dell DSS 2500 시스템 개요

Dell DSS 2500 랙 시스템은 다음을 지원합니다(최대 지원).

- Intel Xeon E5-2600 v4 또는 E5-2600 v3 제품군 프로세서 2개
- Intel Xeon E5-1600 v4 또는 E5-1600 v3 제품군 프로세서 1개
- 중복 전원 공급 장치(PSU)가 있는 3.5인치 또는 2.5인치 핫 스왑 가능한 하드 드라이브/SSD 12개
- 최대 512GB의 메모리를 지원하는 DIMM 16개
- AC 중복 PSU 2개

주제:

- Dell DSS 2500 시스템에 대해 지원되는 구성
- 전면 패널
- 후면 패널 구조
- 전면 패널 상의 진단 표시등
- 시스템의 서비스 태그 찾기

Dell DSS 2500 시스템에 대해 지원되는 구성

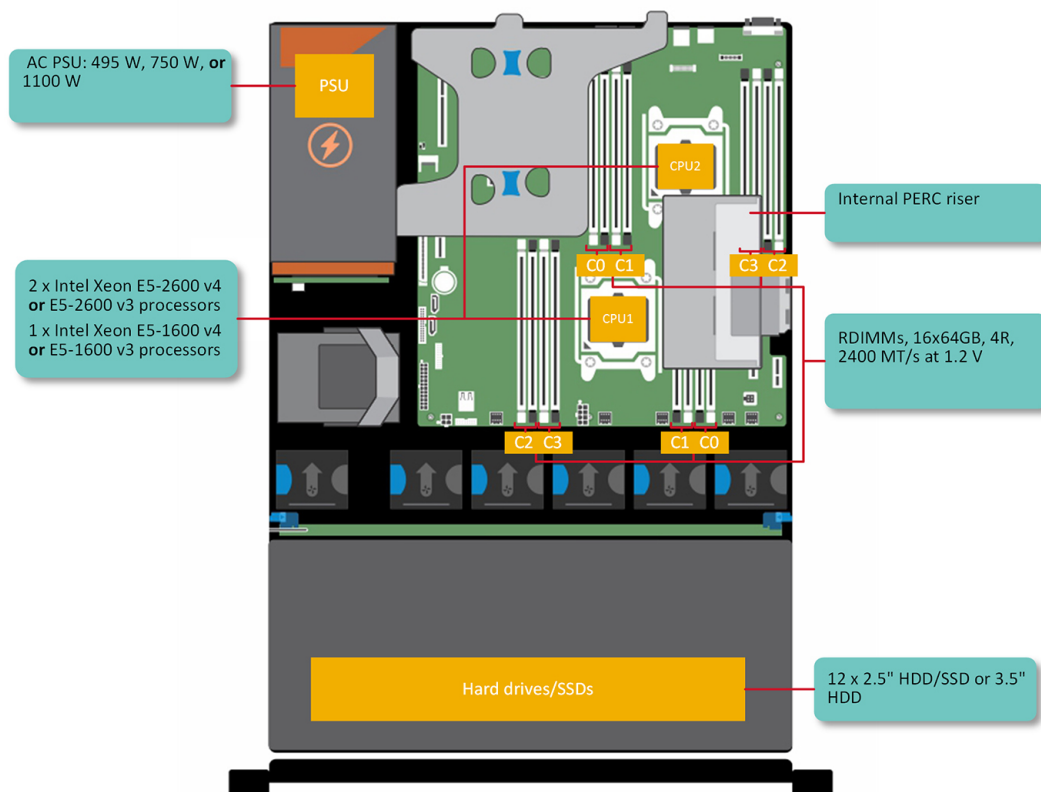


그림 1. DSS 2500 시스템에 대해 지원되는 구성

전면 패널

전면 패널은 전원 단추, NMI 단추, 시스템 식별 태그, 시스템 식별 단추, USB 및 VGA 포트와 같이 서버의 전면부에 있는 기능에 액세스할 수 있게 합니다. 핫 스왑 가능한 하드 드라이브는 전면 패널에서 액세스할 수 있습니다.

3.5인치 또는 2.5인치 하드 드라이브/SSD가 12개인 시스템

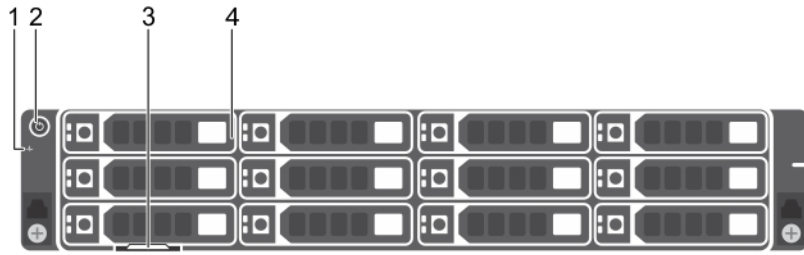



그림 2. 3.5인치 또는 2.5인치 하드 드라이브/SSD가 12개인 시스템의 전면 패널 특징

- | | |
|-----------|-------------------|
| 1. 진단 표시등 | 2. 전원 단추 |
| 3. 정보 태그 | 4. 하드 드라이브 또는 SSD |

표 1. 3.5인치 또는 2.5인치 하드 드라이브/SSD가 12개인 시스템의 전면 패널 특징

항목	표시등, 단추 또는 커넥터	아이콘	설명
1	진단 표시등		오류가 발생하면 진단 표시등이 켜집니다. 자세한 내용은 진단 표시등 섹션을 참조하십시오.
2	전원 단추		시스템의 전원이 켜져 있거나 꺼져 있음을 나타냅니다. 전원 버튼을 눌러 시스템을 수동으로 켜거나 끕니다. 이 노트: 전원 버튼을 눌러 ACPI 규격 운영 체제를 정상적으로 종료합니다.
3	정보 태그		정보 태그는 서비스 태그, NIC, MAC 주소 등의 시스템 정보를 포함하는 슬라이드형 레이블 패널입니다. iDRAC에 대한 보안 기본 액세스를 선택한 경우, 정보 태그에는 iDRAC 보안 기본 암호도 포함됩니다.
4	하드 드라이브 또는 SSD		최대 12개의 3.5인치 또는 2.5인치(하이브리드 드라이브 캐리어) 핫 스왑 가능 하드 드라이브 또는 SSD 시스템에서 지원되는 드라이브를 설치할 수 있습니다. 드라이브에 대한 자세한 정보는 기술 사양 섹션을 참조하십시오.

관련 참조

- 전면 패널 상의 진단 표시등 페이지 11
- 드라이브 사양 페이지 18

후면 패널 구조

후면 패널은 시스템 ID 단추, 전원 공급 장치 소켓, 케이블 관리대 커넥터, , NIC 포트, USB 및 VGA 포트와 같은 서버 뒷면에서 사용할 수 있는 기능에 대한 액세스를 제공합니다. 대부분의 확장 카드 포트는 후면 패널에서 액세스할 수 있습니다. 핫 스왑 가능한 전원 공급 장치는 후면 패널에서 액세스할 수 있습니다.

듀얼 라이저 모듈이 없는 시스템

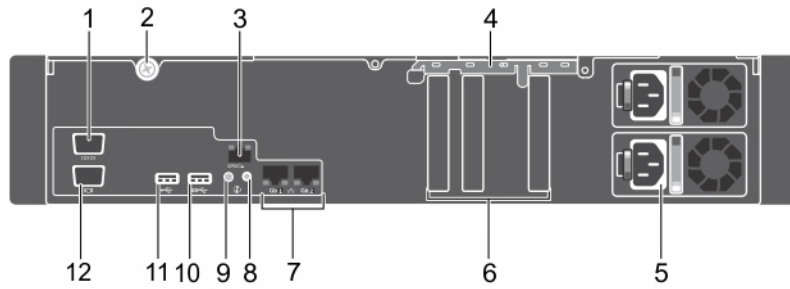




그림 3. 듀얼 라이저 모듈이 없는 시스템 후면 패널의 특징

- | | |
|----------------------|--------------------------------------|
| 1. 직렬 포트 | 2. 고정 나사 |
| 3. BMC 포트(옵션) | 4. PCIe 확장 카드 고정대 |
| 5. 이중화된 전원 공급 장치(2개) | 6. HH(Half Height) PCIe 확장 카드 슬롯(3개) |
| 7. 이더넷 포트(2개) | 8. 시스템 ID 버튼 |
| 9. 시스템 식별 포트 | 10. USB 3.0 포트 |
| 11. USB 2.0 포트 | 12. 비디오 포트 |

표 2. 듀얼 라이저 모듈이 없는 시스템 후면 패널의 특징

항목	표시등, 버튼 또는 커넥터	아이콘	설명
1	직렬 포트		시스템에 직렬 디바이스를 연결할 수 있습니다. 자세한 정보는 기술 사양 섹션을 참조하십시오.
2	고정 나사		시스템 커버를 새시에 고정하는 고정 나사를 사용합니다.
3	BMC 포트(옵션)		BMC 포트 카드 전용 관리 포트를 사용합니다.
4	PCIe 확장 카드 고정대		PCIe 확장 카드 고정대를 사용하여 PCIe 카드를 제자리에 잠금니다.
5	이중화된 전원 공급 장치(2개)		495W EPP, 750W EPP 또는 1100W EPP PSU1은 시스템의 기본 PSU입니다. 자세한 정보는 기술 사양 섹션을 참조하십시오.
6	HH(Half Height) PCIe 확장 카드 슬롯(3개)		카드 슬롯을 사용하여 HH(Half Height) PCIe 확장 카드를 최대 3개까지 연결합니다.
7	이더넷 커넥터(2개)		이더넷 포트를 사용하여 시스템에 LAN(Local Area Network)을 연결합니다. 지원되는 이더넷 포트에 대한 자세한 정보는 기술 사양 섹션을 참조하십시오.
8	시스템 ID 버튼		시스템 ID 버튼은 다음과 같은 목적으로 누릅니다. 1. 랙 내에서 특정 시스템을 찾을 때 2. 시스템 ID를 켜거나 끌 때. i 노트: 시스템 ID를 사용하여 BMC를 재설정하려면 BMC 설정에서 시스템 ID 버튼이 활성화되어 있는지 확인하십시오. i 노트: POST 중에 시스템 응답이 중지될 경우 시스템 ID 버튼을 (5초 이상) 길게 누르면 BIOS progress(BIOS 진행) 모드가 시작됩니다.
9	시스템 식별 포트		시스템 식별 포트를 사용하여 시스템 상태 표시등 어셈블리를 케이블 관리 암(옵션)을 통해 연결합니다.
10	USB 포트		USB 3.0 포트를 사용하여 시스템에 USB 장치를 연결합니다. 이러한 포트는 9핀 USB 3.0 규격입니다.

표 2. 듀얼 라이저 모듈이 없는 시스템 후면 패널의 특징 (계속)

항목	표시등, 버튼 또는 커넥터	아이콘	설명
11	USB 포트		USB 2.0 포트를 사용하여 시스템에 USB 장치를 연결합니다. 이러한 포트는 4핀 USB 2.0 규격입니다.
12	비디오 포트		비디오/VGA 포트를 사용하여 시스템에 디스플레이를 연결합니다. 지원되는 비디오/VGA 포트에 대한 자세한 내용은 기술 사양 섹션을 참조하십시오.

관련 참조

- 직렬 커넥터 페이지 19
- PSU 사양 페이지 17
- USB 포트 페이지 18
- NIC 포트 페이지 19
- VGA 포트 페이지 19

듀얼 라이저 모듈이 있는 시스템

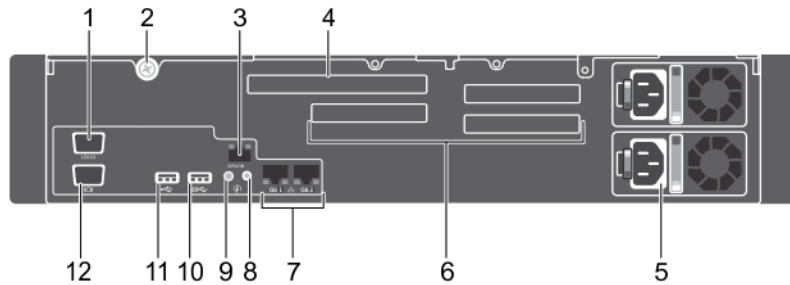


그림 4. 듀얼 라이저 모듈이 있는 시스템 후면 패널의 특징

- | | |
|----------------------|---|
| 1. 직렬 포트 | 2. 고정 나사 |
| 3. BMC 포트(옵션) | 4. FH(Full Height), FL(Full Length) PCIe 확장 카드 슬롯(1개) |
| 5. 이중화된 전원 공급 장치(2개) | 6. HH(Half Height) PCIe 확장 카드 슬롯(3개) |
| 7. 이더넷 포트(2개) | 8. 시스템 ID 버튼 |
| 9. 시스템 식별 포트 | 10. USB 3.0 포트 |
| 11. USB 2.0 포트 | 12. 비디오 포트 |

표 3. 듀얼 라이저 모듈이 있는 시스템 후면 패널의 특징








항목	표시등, 버튼 또는 커넥터	아이콘	설명
1	직렬 포트		시스템에 직렬 디바이스를 연결할 수 있습니다. 자세한 정보는 기술 사양 섹션을 참조하십시오.
2	고정 나사		시스템 커버를 새시에 고정하는 고정 나사를 사용합니다.
3	BMC 포트(옵션)		BMC 포트 카드 전용 관리 포트를 사용합니다.
4	FH(Full Height), FL(Full Length) PCIe 확장 카드 슬롯(1개)		카드 슬롯을 사용하여 FH(Full Height) PCIe 확장 카드를 최대 1개 까지 연결합니다.
5	이중화된 전원 공급 장치(2개)		495W EPP, 750W EPP 또는 1100W EPP PSU1은 시스템의 기본 PSU입니다. 자세한 정보는 기술 사양 섹션을 참조하십시오.
6	HH(Half Height) PCIe 확장 카드 슬롯(3개)		카드 슬롯을 사용하여 HH(Half Height) PCIe 확장 카드를 최대 3 개까지 연결합니다.

표 3. 듀얼 라이저 모듈이 있는 시스템 후면 패널의 특징 (계속)

항목	표시등, 버튼 또는 커넥터	아이콘	설명
7	이더넷 포트(2개)		이더넷 포트를 사용하여 시스템에 LAN(Local Area Network)을 연결합니다. 지원되는 이더넷 포트에 대한 자세한 정보는 기술 사양 섹션을 참조하십시오.
8	시스템 ID 버튼		<p>시스템 ID 버튼은 다음과 같은 목적으로 누릅니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 랙 내에서 특정 시스템을 찾을 때. • 시스템 ID를 켜거나 끌 때. <p>BMC를 재설정하려면 15초 이상 버튼을 길게 누릅니다.</p> <p>이 노트: 시스템 ID를 사용하여 BMC를 재설정하려면 BMC 설정에서 시스템 ID 버튼이 활성화되어 있는지 확인하십시오.</p> <p>이 노트: POST 중에 시스템 응답이 중지될 경우 시스템 ID 버튼을 (5초 이상) 길게 누르면 BIOS progress(BIOS 진행) 모드가 시작됩니다.</p>
9	시스템 식별 포트		시스템 식별 포트는 케이블 관리 암(옵션)을 통해 시스템 상태 표시등 어셈블리(옵션)를 시스템에 연결합니다.
10	USB 포트		USB 3.0 포트를 사용하여 시스템에 USB 장치를 연결합니다. 이러한 포트는 9핀 USB 3.0 규격입니다.
11	USB 포트		USB 2.0 포트를 사용하여 시스템에 USB 장치를 연결합니다. 이러한 포트는 4핀 USB 2.0 규격입니다.
12	비디오 포트		시스템에 디스플레이 디바이스를 연결할 수 있습니다. 자세한 정보는 기술 사양 섹션을 참조하십시오.

관련 참조


- 직렬 커넥터 페이지 19
- PSU 사양 페이지 17
- USB 포트 페이지 18
- NIC 포트 페이지 19
- VGA 포트 페이지 19

전면 패널 상의 진단 표시등

시스템 전면 패널에 있는 진단 표시등은 시스템 시작 도중 오류 상태를 표시합니다.

이 노트: 시스템이 꺼져 있으면 진단 표시등이 켜지지 않습니다. 시스템을 시작하려면 작동 중인 전원에 시스템을 연결하고 전원 단추를 누릅니다.

표 4. 진단 표시등

아이콘	설명	상태	수정 조치
	상태 표시등	<p>시스템 상태가 정상이면 표시등이 파란색으로 켜져 있습니다.</p> <p>표시등이 황색으로 깜박임:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 시스템이 켜져 있을 때. • 시스템이 대기 상태일 때. • 오류 상태가 존재하는 경우(예: 팬, 전원 공급 장치(PSU) 또는 하드 드라이브 고장). 	<p>필요 없음</p> <p>시스템 이벤트 로그 또는 시스템 메시지를 참조하여 특정 문제를 확인하십시오. 오류 메시지에 대한 자세한 내용은 Dell.com/openmanagemanuals > OpenManage 소프트웨어를 참조하십시오.</p> <p>유효하지 않은 메모리 구성으로 인해 POST 프로세스가 어떠한 비디오 출력 없이 중단된 상태입니다. 도움말 얻기 섹션을 참조하십시오.</p>

관련 참조

도움말 보기 페이지 156

하드 드라이브 표시등 코드

각 하드 드라이브 캐리어에는 작동 표시등과 상태 표시등이 있습니다. 표시등은 하드 드라이브의 현재 상태에 대한 정보를 제공합니다. 작동 LED는 하드 드라이브가 현재 사용 중인지를 나타냅니다. 상태 LED는 하드 드라이브의 전원 상태를 나타냅니다.

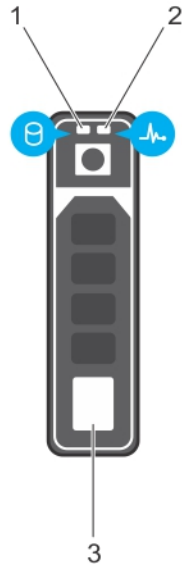


그림 5. 하드 드라이브 표시등

1. 하드 드라이브 활동 표시등
2. 하드 드라이브 상태 표시등
3. 하드 드라이브

이 노트: 하드 드라이브가 고급 호스트 컨트롤러 인터페이스(AHCI) 모드에 있는 경우 (오른쪽의) 상태 표시등은 켜지지 않습니다.

표 5. 하드 드라이브 표시등 코드

드라이브 상태 표시등 패턴	상태
녹색으로 초당 2번 깜박임 꺼짐	드라이브 식별 또는 분리 준비 상태 드라이브 삽입 또는 분리 대기 상태 이 노트: 시스템 전원이 켜진 후 모든 하드 드라이브가 초기화될 때까지 드라이브 상태 표시등이 꺼진 상태로 유지됩니다. 이러한 상태에서는 드라이브를 삽입하거나 분리할 수 없습니다.
녹색으로 깜박이고 호박색으로 깜박인 후 꺼짐	예측된 드라이브 오류
호박색으로 초당 4번 깜박임	드라이브 오류 상태
녹색으로 천천히 깜박임	드라이브 재구축
녹색으로 켜져 있음	드라이브 온라인
3초 동안 녹색으로 깜박이고 3초 동안 호박색으로 깜박이다 6초 후에 꺼짐	재구축이 중지됨

NIC 표시등 코드

후면 패널의 NIC에는 네트워크 작동 및 링크 상태에 대한 정보를 제공하는 표시등이 있습니다. 작동 LED는 현재 NIC의 연결 여부를 나타냅니다. 링크 LED는 연결된 네트워크의 속도를 나타냅니다.

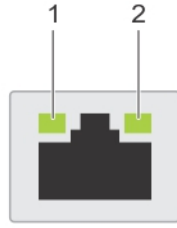


그림 6. NIC 표시등 코드

1. 링크 표시등
2. 작동 표시등

표 6. NIC 표시등

규칙	상태	조건
A	링크 및 작동 표시등이 꺼졌습니다.	NIC가 네트워크에 연결되어 있지 않습니다.
B	링크 표시등이 녹색입니다.	NIC가 최대 포트 속도(1Gbps 또는 10Gbps)로 유효한 네트워크에 연결되어 있습니다.
C	링크 표시등이 호박색으로 켜짐	NIC가 최대 포트 속도보다 낮은 속도로 유효한 네트워크에 연결되어 있습니다.
D	작동 표시등이 깜박입니다. 녹색	네트워크 데이터를 전송하거나 수신하는 중입니다.

중복 전원 공급 장치 표시등 코드

각 전원 공급 장치(PSU)에는 불빛이 비치는 반투명 핸들이 있고, 이 핸들은 전원 공급 여부 또는 전원 오류 발생 여부를 나타냅니다.

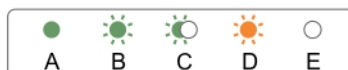
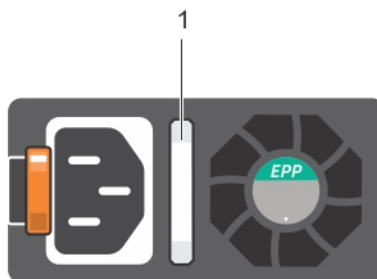


그림 7. AC PSU 상태 표시등

1. AC PSU 상태 표시등/핸들

표 7. AC PSU 상태 표시등

규칙	전원 표시등 패턴	설명
A	녹색	전원 공급 장치에 유효한 전원이 연결되어 있으며 해당 전원 공급 장치가 작동 중입니다.
B	녹색 점멸	PSU 펌웨어를 업데이트하는 경우, PSU 핸들이 녹색으로 깜박입니다. △ 주의: PSU의 전원 코드를 뽑거나 분리하지 마십시오. 펌웨어 업데이트가 실행 도중 중단되면 PSU가 작동하지 않게 됩니다.
C	녹색등이 점멸 후 꺼짐	PSU를 핫 애드할 때 PSU 핸들이 녹색으로 4Hz에서 5회의 속도로 깜박인 후 꺼집니다. 이는 PSU가 효율성, 기능 집합, 상태 및 지원되는 전압과 관련해 불일치가 발생했음을 의미합니다. △ 주의: AC PSU의 경우, 후면에 Extended Power Performance(EPP) 레이블이 있는 PSU만 사용하십시오. ① 노트: 두 PSU의 용량이 동일인지 확인해야 합니다. ① 노트: 이전 세대의 Dell 서버의 PSU를 혼합하여 사용하면 PSU에 불일치가 발생하거나 시스템 전원 오류가 발생할 수 있습니다.
D	호박색 점멸	PSU 문제가 있음을 나타냅니다. △ 주의: PSU의 불일치를 수정하는 경우 표시등이 점멸 상태일 때만 PSU를 교체하십시오. 쌍을 맞추기 위해 다른 쪽 PSU를 바꾸면 오류가 발생하여 시스템이 예기치 않게 종료될 수 있습니다. 고출력 구성에서 저출력 구성으로 또는 이와 반대로 변경하려면 시스템의 전원을 꺼야 합니다. △ 주의: AC PSU에서는 220V 및 110V 입력 전압이 지원됩니다(220V만 지원되는 티타늄 PSU 제외). 두 개의 동일한 PSU에 서로 다른 입력 전압이 공급되면 출력되는 와트수가 서로 달라서 불일치가 발생합니다. △ 주의: 두 개의 PSU를 사용하는 경우 종류와 최대 출력 전원이 동일해야 합니다.
E	꺼짐	전원이 연결되어 있지 않습니다.

시스템의 서비스 태그 찾기

시스템은 특급 서비스 코드와 서비스 태그 번호로 식별됩니다. 특급 서비스 코드와 서비스 태그는 서비스 태그를 당겨 시스템 전면에서 확인할 수 있습니다. 또는 시스템의 채시에 있는 스티커에서 해당 정보를 확인할 수도 있습니다. 이 정보는 Dell에서 지원 전화를 적절한 담당자에게 연결하는 데 사용됩니다.

설명서 리소스

이 섹션은 시스템의 설명서 리소스에 대한 정보를 제공합니다.

표 8. 시스템에 대한 설명서 리소스

작업	설명서	위치
시스템 설정	랙에 시스템을 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 랙 솔루션과 함께 제공되는 랙 설명서를 참조하십시오.	www.dell.com/xemanuals
	시스템 켜기 및 시스템의 기술 사양에 대한 정보는 시스템과 함께 배송된 <i>시스템 시작하기</i> 를 참조하십시오.	www.dell.com/xemanuals
시스템 구성	BMC 기능, BMC 구성 및 로그인, 원격으로 시스템 관리에 대한 정보는 Integrated Dell Remote Access Controller 사용자 가이드를 참조하십시오.	www.dell.com/poweredgemanuals
	운영 체제를 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 운영 체제 설명서를 참조하십시오.	www.dell.com/operatingsystemmanuals
	RACADM(Remote Access Controller Admin) 하위 명령 및 지원되는 RACADM 인터페이스에 대한 자세한 내용은 iDRAC용 RACADM 명령줄 참조 가이드를 참조하십시오.	www.dell.com/poweredgemanuals
	드라이버 및 펌웨어 업데이트에 대한 자세한 내용은 이 문서의 펌웨어 및 드라이버 다운로드 방법 섹션을 참조하십시오.	www.dell.com/support/drivers
Dell PowerEdge RAID 컨트롤러 작업	Dell PowerEdge RAID 컨트롤러(PERC) 기능 이해 및 PERC 카드 배포에 대한 자세한 내용은 스토리지 컨트롤러 설명서를 참조하십시오.	www.dell.com/storagecontrollermanuals
이벤트 및 오류 메시지 이해	시스템 구성 요소를 모니터링하는 시스템 펌웨어 및 에이전트에서 생성된 이벤트 및 오류 메시지 확인 방법에 대한 자세한 정보는 Error Code Lookup(오류 코드 조회) 페이지를 참조하십시오.	www.dell.com/qrl
BMC FAQ	BMC에 대한 자주 묻는 질문은 Dell BMC FAQ 가이드를 참조하십시오.	www.dell.com/xemanuals

기술 사양

이 섹션에는 시스템의 기술 및 환경 사양이 설명되어 있습니다.

주제:

- 새시 크기
- 새시 무게
- 프로세서 사양
- PSU 사양
- 시스템 전지 사양
- 스토리지 컨트롤러 사양
- 확장 버스 사양
- 메모리 사양
- 드라이브 사양
- 포트 및 커넥터 사양
- 비디오 사양
- 환경 사양

새시 크기

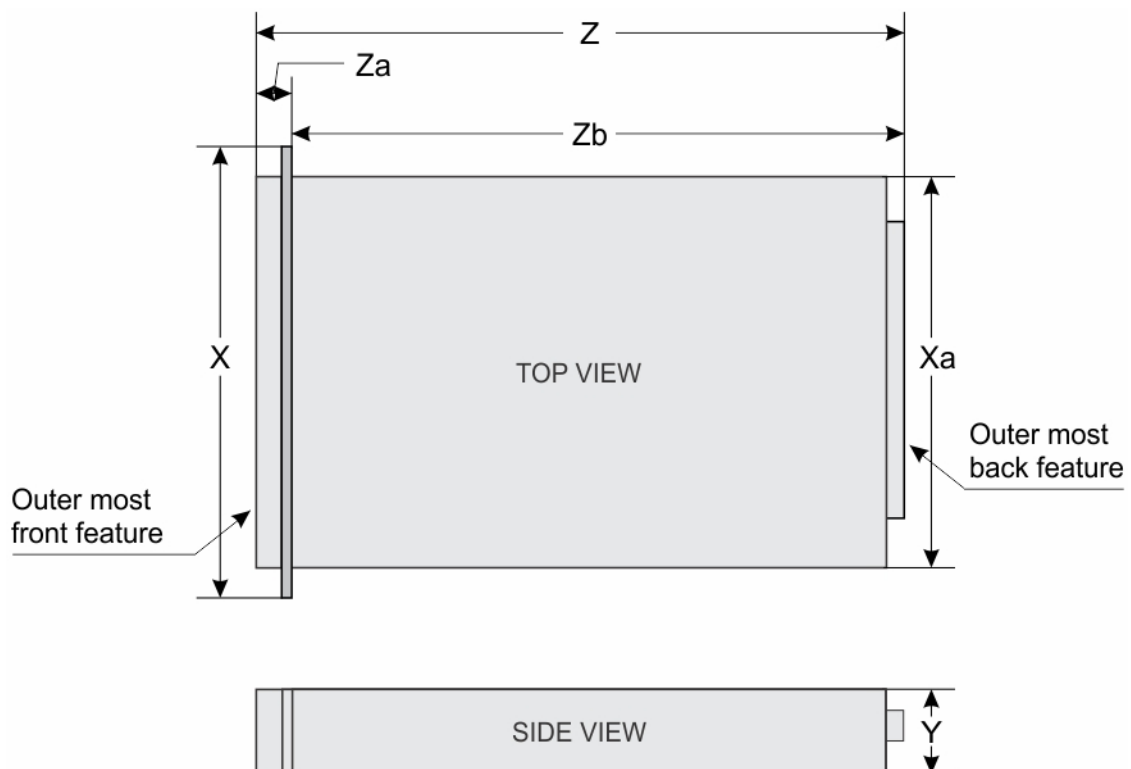


그림 8 . DSS 2500의 새시 크기

표 9. DSS 2500 시스템의 크기

시스템	X	Xa	Y	Za	Zb	Z
3.5인치 또는 2.5인치 하드 드라이브가 12개인 시스템	482.4mm(18.9인치)	434.0mm(17.08인치)	86.8mm(3.41인치)	20.1mm(0.79인치)	646.7mm(25.46인치)	666.8mm(26.25인치)

새시 무게

표 10. 새시 무게

시스템	최대 무게
3.5인치 하드 드라이브 또는 2.5인치 하드 드라이브/SSD가 12개인 시스템	28.2kg(62.17lb)

프로세서 사양

DSS 2500 시스템은 최대 2개의 Intel Xeon E5-2600 v4 또는 E5-2600 v3 제품군 프로세서 또는 단일 Intel Xeon E5-1600 v4 또는 E5-1600 v3 제품군 프로세서를 지원합니다.

PSU 사양

DSS 2500 시스템은 최대 2개의 AC 중복 전원 공급 장치(PSU)를 지원합니다.

표 11. PSU 사양

PSU	등급	열 손실(최대)	주파수	전압	전류
495W AC	플래티넘	1908BTU/hr	50/60Hz	100-240V AC, 자동 범위 조정	6.5A-3A
750W AC	플래티넘	2891BTU/hr	50/60Hz	100-240V AC, 자동 범위 조정	10A-5A
1100W AC	플래티넘	4100BTU/hr	50/60Hz	100-240V AC, 자동 범위 조정	12A-6.5A

① **노트:** 열 손실은 PSU 와트 정격을 사용하여 계산합니다.

① **노트:** 또한 이 시스템은 상간 전압 230V를 초과하지 않는 IT 전원 시스템에 연결하도록 설계되어 있습니다.

시스템 전지 사양

DSS 2500 시스템은 CR 2032 3.0-V 리튬 코인 셀 시스템 배터리를 지원합니다.

스토리지 컨트롤러 사양

DSS 2500 시스템은 PERC H330, PERC H730 및 PERC H730P 스토리지 컨트롤러를 지원합니다.

확장 버스 사양

Dell DSS 2500 시스템은 PCI Express(PCIe) 3세대 확장 카드를 지원하며 시스템 보드에 직접 설치하거나 확장 카드 라이저를 사용하여 설치할 수 있습니다. 다음 표에는 확장 버스 사양에 대한 자세한 정보가 나와 있습니다.

표 12. 확장 슬롯(선택 사양인 확장 카드 라이저 포함) 사양

확장 슬롯(선택 사양인 확장 카드 라이저 포함)	라이저의 PCIe 슬롯	높이	길이	연결
듀얼 라이저 모듈	슬롯 1	전체 높이	전체 길이	x16
	슬롯 2	로우 프로파일	절반 길이	x8
	슬롯 3	로우 프로파일	절반 길이	x8
	슬롯 4	로우 프로파일	절반 길이	x8
내부 PERC 라이저	슬롯 5	로우 프로파일	절반 길이	x8

표 13. 확장 슬롯(선택 사양인 확장 카드 라이저 제외) 사양

확장 슬롯(선택 사양인 확장 카드 라이저 제외)	시스템 보드의 PCIe 슬롯	높이	길이	연결
PCIe 슬롯	슬롯 1	로우 프로파일	절반 길이	x16
	슬롯 2	로우 프로파일	절반 길이	x16
	슬롯 3	로우 프로파일	절반 길이	x4

메모리 사양

DSS 2500 시스템은 1866MT/s, 2133MT/s 또는 2400MT/s에서 DDR4 RDIMM(registered DIMM)을 지원합니다.

표 14. 메모리 사양

메모리 모듈 소켓	메모리 용량	최소 RAM	최대 RAM
288핀 16개	8GB 및 16GB(RDIMM)	<ul style="list-style-type: none"> 8GB(단일 프로세서 사용) 16 GB(이중 프로세서 사용, 프로세서당 최소 하나의 메모리 모듈) 	<ul style="list-style-type: none"> 최대 256GB 단일 프로세서 최대 512GB 이중 프로세서

드라이브 사양

DSS 2500 시스템은 다음을 지원합니다.

- 최대 12개의 3.5인치 또는 2.5인치(3.5인치 드라이브 캐리어 어댑터 포함), 핫 스왑 가능 SAS, SATA 또는 Nearline SAS 하드 드라이브
- 최대 12개의 3.5인치 또는 2.5인치(하이브리드 드라이브 캐리어 포함) 핫 스왑 가능 SATA SSD
- 최대 2개의 2.5인치 내장 케이블 연결된 SATA 하드 드라이브
 - ① **노트:** 이러한 내부 드라이브는 운영체제에 대해서만 사용됩니다. RAID 컨트롤러에 의해 제어되지 않으며 PCH 칩셋에 의해 제어됩니다.

포트 및 커넥터 사양

USB 포트

DSS 2500 시스템은 후면 패널에서 USB 2.0 및 3.0 규격 포트를 지원합니다.

표 15. USB 사양

시스템	후면 패널
3.5인치 또는 2.5인치 하드 드라이브/SSD 12개	<ul style="list-style-type: none"> 9-핀 USB 3.0 호환 포트 1개 4-핀 USB 2.0 호환 포트 1개

NIC 포트

DSS 2500 시스템은 후면 패널에 2개의 10/100/1000Mbps 네트워크 인터페이스 컨트롤러(NIC) 포트를 지원합니다.

VGA 포트

VGA(Video Graphic Array) 포트를 사용하면 시스템을 VGA 디스플레이에 연결할 수 있습니다. DSS 2500 시스템은 후면판에 1개의 15 핀 VGA 포트를 지원합니다.

원격 관리 포트

DSS 2500 시스템은 전용 1Gbe 이더넷 포트와 함께 선택 사양 카드와 최대 2개의 선택 사양 공유 NIC 포트를 지원합니다.

직렬 커넥터

직렬 커넥터는 시스템에 직렬 장치를 연결합니다. DSS 2500 시스템은 후면판에 9핀 커넥터, DTE(Data Terminal Equipment), 16550과 호환되는 직렬 커넥터 1개를 지원합니다.

내부 SAS 커넥터

DSS 2500 시스템은 내부 미니 SAS 커넥터 1개를 지원합니다.

비디오 사양

DSS 2500 시스템은 16MB 용량의 Integrated Matrox G200 그래픽 카드를 지원합니다.

환경 사양

① **노트:** 특정 시스템 구성을 위한 환경 측정에 대한 추가 정보는 Dell.com/environmental_datasheets를 참조하십시오.

표 16. 온도 사양

온도	사양
보관 시	-40~65°C(-40~149°F)
연속 작동(950m 또는 3117피트 미만의 고도에서)	장비에 직사광선을 받지 않고 10°C ~ 35°C(50 °F ~ 95 °F). ① 노트: 8개의 2.5인치 드라이브, 2개의 PCI 슬롯 새시, 75 W 단일 폭 활성 GPU를 포함하여 최대 145 W 22 코어 프로세서가 시스템에서 지원됩니다.
신선한 공기	신선한 공기에 관한 자세한 내용은 확대된 작동 온도 섹션을 참조하십시오.
최대 온도 변화(작동 및 보관 시)	20°C/h(36°F/h)

표 17. 상대 습도 사양

상대 습도	사양
보관 시	최대 이슬점이 33°C(91 °F)인 5% ~ 95% RH. 대기는 항상 비응축 상태여야 함.
작동 시	10% ~ 80% 상대 습도, 최대 이슬점 29°C(84.2°F).

표 18. 최대 진동 사양

최대 진동	사양
작동 시	5 Hz ~ 350 Hz에서 0.26G _{rms} (모든 작동 방향)
보관 시	10 Hz ~ 500 Hz에서 15분 간 1.88G _{rms} (6개 측면 모두 테스트)

표 19. 최대 충격 사양

최대 충격	사양
작동 시	최대 2.3ms 동안 40G
보관 시	최대 2ms 동안 (+/-) x, y, z축으로 71G의 연속 충격 펄스 6회(시스템 각 면에 1회의 펄스)

표 20. 최대 고도 사양

최대 고도	사양
작동 시	30482000 m (10,0006560 ft)
보관 시	12,000m(39,370ft).

표 21. 작동 온도 정격 감소 사양

작동 온도 정격 감소	사양
최대 35°C(95°F)	최대 온도는 950m(3,117피트) 이상에서 1°C/300m(1°F/547피트)로 감소됩니다.
35°C ~ 40°C(95°F ~ 104°F)	최대 온도는 950m(3,117피트) 이상에서 1°C/175m(1°F/319피트)로 감소됩니다.
40°C ~ 45°C(104°F ~ 113°F)	최대 온도는 950m(3,117피트) 이상에서 1°C/125m(1°F/228피트)로 감소됩니다.

미세 먼지 및 가스 오염 사양

다음 표는 미세 먼지 및 기체 오염으로 인한 장비의 손상 또는 장애를 방지하는 데 도움이 되는 제한 사항을 정의합니다. 미세 먼지 또는 기체 오염 수준이 지정된 제한 사항을 초과하여 그 결과로 장비 손상 또는 장애가 발생하는 경우 환경 조건을 바로잡아야 할 수 있습니다. 환경을 개선하는 것은 고객의 책임입니다.

표 22. 미세 먼지 오염 사양

미세 먼지 오염	사양
공기 여과	<p>데이터 센터 공기 여과는 ISO Class 8 per ISO 14644-1의 규정에 따라 95% 상위 지수 제한됩니다.</p> <p>이 노트: 이 조건은 데이터 센터 환경에만 적용됩니다. 공기 여과 요구사항은 사무실이나 공장 바닥과 같은 환경인 데이터 센터 외 공간에서의 IT 장비에는 적용되지 않습니다.</p> <p>이 노트: 데이터 센터로 유입되는 공기는 MERV11 또는 MERV13 여과여야 합니다.</p>
전도성 먼지	공기에는 전도성 먼지, 아연 휘스커, 또는 기타 전도성 입자가 없어야 합니다.

표 22. 미세 먼지 오염 사양 (계속)

미세 먼지 오염	사양
부식성 먼지	<p>이 노트: 이 조건은 데이터 센터 및 데이터 센터 외부 환경에 적용됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 공기에는 부식성 먼지가 없어야 합니다. 공기 내 잔여 먼지는 용해점이 60% 상대 습도 미만이어야 합니다. <p>이 노트: 이 조건은 데이터 센터 및 데이터 센터 외부 환경에 적용됩니다.</p>

표 23. 기체 오염 사양

기체 오염	사양
구리 쿠폰 부식률	ANSI/ISA71.04-1985의 규정에 따른 Class G1당 <300 Å/month
실버 쿠폰 부식률	AHSRAE TC9.9의 규정에 따른 <200 Å/month

이 노트: ≤50% 상대 습도에서 측정된 최대 부식성 오염 수치

확대된 작동 온도

표 24. 확대된 작동 온도 사양

확대된 작동 온도	사양
연속 작동	<p>RH 5% ~ 85%에서 5°C ~ 40°C, 이슬점 29°C</p> <p>이 노트: 표준 작동 온도(10°C ~ 35°C)를 벗어나는 경우에도 시스템은 최저 5°C, 최고 40°C에서 연속적으로 작동할 수 있습니다.</p> <p>온도가 35°C - 40°C인 경우 허용되는 최대 건구 온도는 950m를 넘는 고도에서 1°C/175m(1°F/319ft)로 감소합니다.</p>
≤ 연간 작동 시간의 1%	<p>RH 5% ~ 90%에서 -5°C ~ 45°C, 이슬점 29°C</p> <p>이 노트: 실외 표준 작동 온도(10°C ~ 35°C) 범위를 벗어나는 경우에도 (최저 5°C, 최고 45°C) 연간 작동 시간의 최대 1% 동안 시스템이 계속 작동할 수 있습니다.</p> <p>온도가 40°C ~ 45°C인 경우 최대 허용 온도는 950m 이상에서 1°C/125m(1°F/228ft)로 감소합니다.</p>

이 노트: 확대된 온도 범위에서 작동하는 경우 시스템 성능에 영향을 줄 수 있습니다.

이 노트: 확대된 온도 범위에서 작동하는 경우 시스템 이벤트 로그에 주위 온도 경고가 보고될 수 있습니다.

초기 시스템 설정 및 구성

주제:

- 시스템 설정
- BMC IP 주소 설정 옵션
- 운영 체제 설치 옵션

시스템 설정

시스템을 설정하려면 다음 단계를 완료하십시오.

단계

1. 시스템 포장을 풉니다.
2. 랙에 시스템을 장착합니다. 랙에 시스템을 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 Dell.com/dssmanuals의 에 나 와 있는 *시스템 랙 설치 플레이스매트*를 참조하십시오..
3. 주변 장치를 시스템에 연결합니다.
4. 시스템을 전원 콘센트에 연결합니다.
5. 전원 단추를 누르거나 시스템을 켭니다.
6. 연결된 주변 장치를 켭니다.

BMC IP 주소 설정 옵션

BMC와의 통신을 활성화하려면 네트워크 인프라스트럭처에 따라 초기 네트워크 설정을 구성해야 합니다. 다음 인터페이스 중 하나를 사용하여 iDRAC IP 주소를 설정할 수 있습니다.

인터페이스	문서/섹션
iDRAC 설정 유틸리티	Dell.com/idracmanuals 에서 <i>Dell Integrated Dell Remote Access Controller 사용 설명서</i> 참조
Dell Deployment Toolkit	Dell.com/openmanagemanuals 에서 <i>Dell Deployment Toolkit 사용 설명서</i> 참조
Remote Access Controller Admin(RACADM)	<i>RACADM 명령줄 인터페이스 참조 안내서</i> 및 <i>Integrated Dell Remote Access Controller 사용 설명서</i> (Dell.com/idracmanuals)를 참조하십시오.
웹 서비스 관리 (WS-Man)가 포함되어 있는 원격 서비스	Dell.com/idracmanuals 에서 <i>Dell Integrated Dell Remote Access Controller 사용 설명서</i> 참조

기본 BMC IP 주소 192.168.0.120을 사용하여 DHCP 설정 또는 BMC에 대한 고정 IP와 같은 초기 네트워크 설정을 구성해야 합니다.

① 노트: BMC에 액세스하려면 원격 관리 포트 카드가 설치되어 있거나 네트워크 케이블이 시스템 보드의 이더넷 커넥터 1에 연결되어 있는지 확인합니다.

① 노트: BMC IP 주소를 설정한 후 기본 사용자 이름과 암호를 변경해야 합니다.

BMC에 로그인

BMC에 다음과 같이 로그인할 수 있습니다.

- BMC 로컬 사용자
- Microsoft Active Directory 사용자
- Lightweight Directory Access Protocol(LDAP) 사용자

기본 사용자 이름과 암호는 root 및 calvin입니다. SSO(Single Sign-On) 또는 스마트 카드를 사용하여 로그인할 수도 있습니다.

이 노트: BMC 로컬에 로그인하려면 BMC 로컬 자격 증명이 있어야 합니다.

iDRAC 및 iDRAC 로그인 라이선스에 대한 자세한 내용은 [Dell.com/idracmanuals](https://www.dell.com/idracmanuals)에서 최신 Integrated Dell Remote Access Controller 사용 설명서를 참조하십시오.

RACADM을 사용하여 iDRAC에 액세스할 수도 있습니다. 자세한 정보는 다음 링크에서 *RACADM CLI 참조 가이드 및 Integrated Dell Remote Access Controller 사용자 가이드*를 참조하십시오. [Dell.com/idracmanuals](https://www.dell.com/idracmanuals).

운영 체제 설치 옵션

시스템에 운영 체제가 제공되어 있지 않은 경우 다음 리소스 중 하나를 사용하여 지원되는 운영 체제를 설치하십시오.

표 25. 운영 체제를 설치할 수 있는 리소스

리소스	위치
Dell Systems Management Tools and Documentation 매체	https://www.dell.com/operatingsystemmanuals
Dell 공인 VMware ESXi	https://www.dell.com/virtualizationsolutions
Dell DSS 시스템에서 지원되는 운영 체제	www.dell.com/ossupport

펌웨어 및 드라이버 다운로드 방법

다음 방법 중 하나로 펌웨어 및 드라이버를 다운로드할 수 있습니다.

표 26. 펌웨어 및 드라이버

방법	위치
Dell 지원 사이트	전역 기술 지원
BMC 사용	Dell.com/idracmanuals

드라이버 및 펌웨어 다운로드

Dell EMC는 시스템에 최신 BIOS, 드라이버 및 시스템 관리 펌웨어를 다운로드하여 설치할 것을 권장합니다.

전제조건

드라이버 및 펌웨어를 다운로드하기 전에 웹 브라우저 캐시를 지우기되어 있는지 확인합니다.

단계

1. 다음으로 이동합니다. [Dell.com/support/drivers](https://www.dell.com/support/drivers).
2. **Drivers & Downloads(드라이버 및 다운로드)** 섹션 아래에서, **Service Tag or Express Service Code(서비스 태그 또는 특급 서비스 코드)** 상자에 시스템 서비스 태그를 입력한 후 **Submit(제출)**를 클릭합니다.
이 노트: 서비스 태그가 없는 경우 **Detect My Product(내 제품 찾기)**를 선택하여 시스템이 자동으로 서비스 태그를 감지하도록 하거나 **일반 지원** 아래에서 제품을 검색합니다.
3. **Drivers & Downloads(드라이버 및 다운로드)**를 클릭합니다.
선택 항목에 해당하는 드라이버가 표시됩니다.

4. 드라이버를 USB 드라이브, CD 또는 DVD로 다운로드합니다.

사전 운영 체제 관리 응용프로그램

시스템 펌웨어를 사용하여 운영 체제로 부팅하지 않고 시스템의 기본 설정 및 기능을 관리할 수 있습니다.

주제:

- 사전 운영 체제 응용프로그램을 관리할 수 있는 옵션
- 시스템 설치 프로그램
- 부팅 관리자
- PXE 부팅

사전 운영 체제 응용프로그램을 관리할 수 있는 옵션

이 시스템에는 다음과 같은 사전 운영 체제 응용프로그램을 관리할 수 있는 옵션이 있습니다.

- 시스템 설치 프로그램
- 부팅 관리자
- 사전 부팅 실행 환경(PXE)

관련 개념

[시스템 설치 프로그램](#) 페이지 25

[부팅 관리자](#) 페이지 50

[PXE 부팅](#) 페이지 51

시스템 설치 프로그램

시스템 설정 화면을 사용하여 시스템의 BIOS 설정, BMC 설정 및 장치 설정을 구성할 수 있습니다.

① 노트: 선택한 필드에 대한 도움말 텍스트는 기본적으로 그래픽 브라우저에 표시됩니다. 텍스트 브라우저에서 도움말 텍스트를 보려면 F1을 누르십시오.

다음 두 가지 방법으로 시스템 설정에 액세스할 수 있습니다.

- 표준 그래픽 브라우저 - 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다.
- 텍스트 브라우저 - 브라우저는 콘솔 리디렉션을 사용하여 활성화됩니다.

관련 참조

[시스템 설정 세부 정보](#) 페이지 26

관련 태스크

[시스템 설정 보기](#) 페이지 25

시스템 설정 보기

System Setup(시스템 설정) 화면을 보려면 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. 시스템을 켜거나 재시작합니다.

2. 다음 메시지가 표시되면 즉시 <F2> 키를 누릅니다.

F2 = System Setup

노트: F2를 누르기 전에 운영 체제가 로드되기 시작하면 시스템가 부팅을 완료한 다음 시스템을 재시작하고 다시 시도합니다.

관련 개념

[시스템 설치 프로그램](#) 페이지 25

관련 참조

[시스템 설정 세부 정보](#) 페이지 26

시스템 설정 세부 정보

System Setup Main Menu(시스템 설정 기본 메뉴) 화면 세부 정보는 다음과 같습니다.

옵션	설명
System BIOS	BIOS 설정을 구성할 수 있습니다.
iDRAC 설정	BMC 설정을 구성할 수 있습니다. iDRAC 설정 유틸리티는 UEFI를 사용하여 BMC 매개 변수를 설정하고 구성할 수 있는 인터페이스입니다. iDRAC 설정 유틸리티를 사용하여 다양한 BMC 매개 변수를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 이 유틸리티에 대한 자세한 내용은 Dell.com/idracmanuals 에서 <i>Dell Integrated Dell Remote Access Controller 8 사용 설명서</i> 를 참조하십시오.
장치 설정	장치 설정을 구성할 수 있습니다.

관련 개념

[시스템 설치 프로그램](#) 페이지 25

관련 참조

[iDRAC 설정 유틸리티](#) 페이지 49

[장치 설정](#) 페이지 49

관련 태스크

[시스템 설정 보기](#) 페이지 25

System BIOS(시스템 BIOS)

System BIOS(시스템 BIOS) 화면을 사용하여 부팅 순서, 시스템 암호, 설정 암호, RAID 모드 설정 및 USB 포트 활성화 또는 비활성화와 같은 특정 기능을 편집할 수 있습니다.

관련 참조

[시스템 BIOS 설정 세부 정보](#) 페이지 27

[부팅 설정](#) 페이지 28

[네트워크 설정](#) 페이지 30

[시스템 정보](#) 페이지 36

[메모리 설정](#) 페이지 37

[프로세서 설정](#) 페이지 39

[SATA 설정](#) 페이지 40

[내장형 장치](#) 페이지 42

[직렬 통신](#) 페이지 44

- [시스템 프로파일 설정 페이지 45](#)
- [기타 설정 페이지 47](#)
- [iDRAC 설정 유틸리티 페이지 49](#)
- [장치 설정 페이지 49](#)
- [시스템 보안 페이지 32](#)

관련 태스크

- [시스템 BIOS 보기 페이지 27](#)

시스템 BIOS 보기

System BIOS(시스템 BIOS) 화면을 보려면 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. 시스템을 켜거나 재시작합니다.
2. 다음 메시지가 표시되면 즉시 F2를 누릅니다.

F2 = System Setup

① 노트: F2를 누르기 전에 운영 체제가 로드되기 시작하면 시스템가 부팅을 완료한 다음 시스템을 재시작하고 다시 시도합니다.

3. **System Setup Main Menu(시스템 설정 기본 메뉴)** 화면에서 **System BIOS(시스템 BIOS)**를 클릭합니다.

관련 참조

- [System BIOS\(시스템 BIOS\) 페이지 26](#)
- [시스템 BIOS 설정 세부 정보 페이지 27](#)

시스템 BIOS 설정 세부 정보

이 작업 정보

다음은 **시스템 BIOS 설정** 화면 세부 정보에 대한 설명입니다.

옵션	설명
시스템 정보	시스템 모델 이름, BIOS 버전, 서비스 태그 등의 시스템에 대한 정보를 표시합니다.
메모리 설정	설치된 메모리와 관련된 정보 및 옵션을 표시합니다.
프로세서 설정	프로세서와 관련된 속도, 캐시 크기 등의 정보 및 옵션을 표시합니다.
SATA 설정	내장형 SATA 컨트롤러 및 포트를 활성화하거나 비활성화하는 옵션을 표시합니다.
부팅 설정	부팅 모드(BIOS 또는 UEFI)를 지정하는 옵션을 표시합니다. UEFI 및 BIOS 부팅 설정을 수정할 수 있습니다.
네트워크 설정	네트워크 설정을 변경하려면 다음 옵션을 지정합니다.
내장형 디바이스	내장형 장치 컨트롤러 및 포트를 관리하고 관련 기능 및 옵션 지정 내용을 표시합니다.
직렬 통신	직렬 포트를 관리하고 관련 기능 및 옵션을 지정하는 옵션을 표시합니다.
시스템 프로파일 설정	프로세서 전원 관리 설정, 메모리 주파수 등을 변경하는 옵션을 표시합니다.
시스템 보안	시스템 암호, 설정 암호, TPM(Trusted Platform Module) 보안 등의 시스템 보안 설정을 구성하는 옵션을 표시합니다. 또한 시스템의 전원 및 NMI 단추를 관리합니다.
기타 설정	시스템 날짜, 시간 등을 변경하는 옵션을 표시합니다.

관련 참조

- [System BIOS\(시스템 BIOS\) 페이지 26](#)

관련 태스크

[시스템 BIOS 보기](#) 페이지 27

부팅 설정

Boot Settings(부팅 설정) 화면을 사용하여 부팅 모드를 **BIOS** 또는 **UEFI**로 설정할 수 있습니다. 또한 부팅 순서를 지정할 수도 있습니다.

관련 참조

[System BIOS\(시스템 BIOS\)](#) 페이지 26

[시스템 부팅 모드 선택](#) 페이지 29

관련 태스크

[부팅 설정 세부 정보](#) 페이지 28

[부팅 설정 보기](#) 페이지 28

[부팅 순서 변경](#) 페이지 29


부팅 설정 보기

Boot Settings(부팅 설정) 화면을 보려면 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. 시스템을 켜거나 재시작합니다.
2. 다음 메시지가 표시되면 즉시 F2를 누릅니다.

F2 = System Setup

 **노트:** F2를 누르기 전에 운영 체제가 로드되기 시작하면 시스템이 부팅을 완료한 다음 시스템을 재시작하고 다시 시도합니다.

3. **System Setup Main Menu(시스템 설정 기본 메뉴)** 화면에서 **System BIOS(시스템 BIOS)**를 클릭합니다.
4. **System BIOS(시스템 BIOS)** 화면에서 **Boot Settings(부팅 설정)**를 클릭합니다.

관련 참조

[부팅 설정](#) 페이지 28

[시스템 부팅 모드 선택](#) 페이지 29

관련 태스크

[부팅 설정 세부 정보](#) 페이지 28

[부팅 순서 변경](#) 페이지 29

부팅 설정 세부 정보


이 작업 정보

Boot Settings(부팅 설정) 화면 세부 정보는 다음과 같습니다.

옵션

설명

Boot Mode(부팅 모드) 시스템의 부팅 모드를 설정할 수 있습니다.

 **주의:** 운영 체제가 설치된 부팅 모드가 아닌 다른 부팅 모드로 전환하면 시스템이 부팅되지 않을 수 있습니다.

운영 체제에서 UEFI를 지원하는 경우 이 옵션을 **UEFI**로 설정할 수 있습니다. 이 필드를 **BIOS**로 설정하면 UEFI를 지원하지 않는 운영 체제와의 호환성을 유지할 수 있습니다. 기본적으로 이 옵션은 **BIOS**로 설정됩니다.

옵션

설명

이 노트: 이 필드를 **UEFI**로 설정하는 경우 **BIOS Boot Settings(UEFI 부팅 설정)** 메뉴가 비활성화됩니다. 이 필드를 **BIOS**로 설정하는 경우 **UEFI Boot Settings(UEFI 부팅 설정)** 메뉴가 비활성화됩니다.

Boot Sequence Retry(부팅 순서 재시도) Boot Sequence Retry(부팅 순서 재시도) 기능을 활성화하거나 비활성화합니다. 이 필드가 **Enabled(활성화)**되고 시스템이 부팅에 실패하는 경우 시스템은 30초 후에 부팅 순서를 다시 시도합니다. 기본적으로 이 옵션은 **Enabled(활성화)**로 설정됩니다.

Hard-Disk Failover(하드 디스크 결함) 하드 드라이브에 결함이 있을 때 부팅된 하드 드라이브를 지정합니다. 장치는 **Boot Option Setting(부팅 옵션 설정)** 메뉴에서 **Hard-Disk Drive Sequence(하드 디스크 드라이브 순서)**에서 선택됩니다. 이 옵션이 **Disabled(비활성화)**로 설정되면 목록의 첫 번째 하드 드라이브만 부팅을 시도합니다. 이 옵션을 **Enabled(활성화)**로 설정하면, 모든 하드 드라이브는 **Hard-Disk Drive Sequence(하드 디스크 드라이브 순서)**에서 선택한 순서대로 부팅됩니다. UEFI 부팅 모드에 대해 이 옵션을 사용할 수 없습니다.

관련 참조

부팅 설정 페이지 28

시스템 부팅 모드 선택 페이지 29

관련 태스크

부팅 설정 보기 페이지 28

부팅 순서 변경 페이지 29

시스템 부팅 모드 선택

시스템 설정을 사용하면 운영 체제를 설치하는 경우 다음의 부팅 모드를 지정할 수 있습니다.

- 기본값인 BIOS 부팅 모드는 표준 BIOS 레벨 부팅 인터페이스입니다.
 - UEFI(Unified Extensible Firmware Interface)(기본값) 부팅 모드는 향상된 64비트 부팅 인터페이스입니다. UEFI 모드로 시스템이 부팅되도록 구성된 경우 시스템 BIOS가 교체됩니다.
- System Setup Main Menu(시스템 설정 기본 메뉴)**에서 **Boot Settings(부팅 설정)**를 클릭한 후 **Boot Mode(부팅 모드)**를 선택합니다.
 - 시스템을 부팅할 부팅 모드를 선택합니다.
△ 주의: 운영 체제가 설치된 부팅 모드가 아닌 다른 부팅 모드로 전환하면 시스템이 부팅되지 않을 수 있습니다.
 - 시스템이 지정된 부팅 모드에서 부팅된 후 해당 모드에서 운영 체제를 설치합니다.

이 노트:

- UEFI 부팅 모드에서 운영 체제를 설치하려면 운영 체제가 UEFI와 호환되어야 합니다. DOS 및 32비트 운영 체제는 UEFI를 지원하지 않으며 BIOS 부팅 모드에서만 설치될 수 있습니다.
- 지원되는 운영 체제에 대한 최신 정보를 보려면 다음으로 이동하십시오. Dell.com/ossupport.

관련 참조

부팅 설정 페이지 28

관련 태스크

부팅 설정 세부 정보 페이지 28

부팅 설정 보기 페이지 28

부팅 순서 변경

이 작업 정보

USB 키 또는 광학 드라이브에서 부팅하려는 경우 부팅 순서를 변경해야 할 수도 있습니다. 아래의 지침은 **Boot Mode(부팅 모드)**에 대해 **BIOS**를 선택한 경우 다를 수 있습니다.

단계

1. **System Setup Main Menu(시스템 설정 기본 메뉴)** 화면에서 **System BIOS(시스템 BIOS) > Boot Settings(부팅 설정)**을 클릭합니다.
2. **Boot Option Settings(부팅 옵션 설정) > Boot Sequence(부팅 순서)**를 클릭합니다.
3. 화살표 키를 사용하여 부팅 장치를 선택하고 + 및 - 키를 사용하여 순서대로 장치를 아래 또는 위로 이동합니다.
4. **Exit(종료)**를 클릭하고 **Yes(예)**를 클릭하여 설정을 저장합니다.

관련 참조

[부팅 설정](#) 페이지 28

관련 태스크

[부팅 설정 세부 정보](#) 페이지 28

[부팅 설정 보기](#) 페이지 28

네트워크 설정

Network Settings(네트워크 설정) 화면을 사용하여 PXE 장치 설정을 수정할 수 있습니다. 네트워크 설정 옵션은 UEFI 모드에서만 사용할 수 있습니다.

이 노트: BIOS는 BIOS 모드의 네트워크 설정을 제어하지 않습니다. BIOS 부팅 모드의 경우 네트워크 컨트롤러의 부팅 ROM 옵션이 네트워크 설정을 처리합니다.

관련 개념

[UEFI iSCSI 설정](#) 페이지 31

관련 참조

[네트워크 설정 화면 세부 정보](#) 페이지 31

[UEFI iSCSI 설정 세부 정보](#) 페이지 31

[System BIOS\(시스템 BIOS\)](#) 페이지 26

관련 태스크

[네트워크 설정 보기](#) 페이지 30

[UEFI iSCSI 설정 보기](#) 페이지 31

네트워크 설정 보기

Network Settings(네트워크 설정) 화면을 보려면 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. 시스템을 켜거나 재시작합니다.
2. 다음 메시지가 표시되면 즉시 F2를 누릅니다.

F2 = System Setup

이 노트: F2를 누르기 전에 운영 체제가 로드되기 시작하면 시스템가 부팅을 완료한 다음 시스템을 재시작하고 다시 시도합니다.

3. **System Setup Main Menu(시스템 설정 기본 메뉴)** 화면에서 **System BIOS(시스템 BIOS)**를 클릭합니다.
4. **System BIOS(시스템 BIOS)** 화면에서 **Network Settings(네트워크 설정)**를 클릭합니다.

관련 참조

[네트워크 설정](#) 페이지 30

[네트워크 설정 화면 세부 정보](#) 페이지 31

네트워크 설정 화면 세부 정보

Network Settings(네트워크 설정) 화면의 세부 정보는 다음과 같이 설명됩니다.

이 작업 정보

옵션	설명
PXE Device n(PXE 장치 n)(n = 1 ~ 2)	장치를 활성화 또는 비활성화합니다. 활성화된 경우 UEFI 부팅 옵션이 장치에 대해 생성됩니다.
PXE Device n Settings(PXE 장치 n 설정)(n = 1 ~ 2)	PXE 장치의 구성을 제어할 수 있습니다.

관련 참조

[네트워크 설정](#) 페이지 30

관련 태스크

[네트워크 설정 보기](#) 페이지 30

UEFI iSCSI 설정

iSCSI Settings(iSCSI 설정) 화면에서 iSCSI 장치 설정을 수정할 수 있습니다. iSCSI Settings(iSCSI 설정) 옵션은 UEFI 부팅 모드에서만 사용할 수 있습니다. BIOS는 BIOS 부팅 모드의 네트워크 설정을 제어하지 않습니다. BIOS 부팅 모드의 경우 네트워크 컨트롤러의 ROM 옵션이 네트워크 설정을 처리합니다.

관련 참조

[UEFI iSCSI 설정 세부 정보](#) 페이지 31

관련 태스크

[UEFI iSCSI 설정 보기](#) 페이지 31

UEFI iSCSI 설정 보기

UEFI iSCSI Settings(UEFI iSCSI 설정) 화면을 보려면 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. 시스템을 켜거나 재시작합니다.
2. 다음 메시지가 표시되면 즉시 F2를 누릅니다.

F2 = System Setup

노트: F2를 누르기 전에 운영 체제가 로드되기 시작하면 시스템가 부팅을 완료한 다음 시스템을 재시작하고 다시 시도합니다.

3. **System Setup Main Menu(시스템 설정 기본 메뉴)** 화면에서 **System BIOS(시스템 BIOS)**를 클릭합니다.
4. **System BIOS(시스템 BIOS)** 화면에서 **Network Settings(네트워크 설정)**를 클릭합니다.
5. **Network Settings(네트워크 설정)** 화면에서 **UEFI iSCSI Settings(UEFI iSCSI 설정)**를 클릭합니다.

관련 참조

[UEFI iSCSI 설정](#) 페이지 31

UEFI iSCSI 설정 세부 정보

UEFI iSCSI Settings(UEFI iSCSI 설정) 화면 세부 정보는 다음과 같습니다.

옵션	설명
iSCSI 초기자 이름	iSCSI 초기자의 이름(iqn 형식)을 지정합니다.
iSCSI 장치 n (n = 1 부터 4)	SCSI 장치를 활성화 또는 비활성화합니다. 비활성화로 설정되면, UEFI 부팅 옵션이 iSCSI 장치를 위해 자동으로 생성됩니다.

시스템 보안

System Security(시스템 보안) 화면을 사용하면 시스템 암호, 설정 암호 설정 및 전원 단추를 비활성화하는 것과 같은 특정 기능을 수행할 수 있습니다.

관련 참조

[활성화된 설정 암호를 사용하여 시스템 작동](#) 페이지 36

[System BIOS\(시스템 BIOS\)](#) 페이지 26

관련 태스크

[시스템 보안 설정 세부 정보](#) 페이지 32

[시스템 보안 보기](#) 페이지 32

[시스템 및 설정 암호 생성](#) 페이지 34

[시스템 암호를 사용하여 시스템 보호](#) 페이지 35

[시스템 및 설정 암호를 삭제 또는 변경](#) 페이지 35

시스템 보안 보기

System Security(시스템 보안) 화면을 보려면 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. 시스템을 켜거나 재시작합니다.
2. 다음 메시지가 표시되면 즉시 F2를 누릅니다.

F2 = System Setup

노트: F2를 누르기 전에 운영 체제가 로드되기 시작하면 시스템이 부팅을 완료한 다음 시스템을 재시작하고 다시 시도합니다.

3. **System Setup Main Menu(시스템 설정 기본 메뉴)** 화면에서 **System BIOS(시스템 BIOS)**를 클릭합니다.
4. **System BIOS(시스템 BIOS)** 화면에서 **System Security(시스템 보안)**를 클릭합니다.

관련 참조

[시스템 보안](#) 페이지 32

관련 태스크


[시스템 보안 설정 세부 정보](#) 페이지 32

시스템 보안 설정 세부 정보

이 작업 정보

System Security Settings(시스템 보안 설정) 화면 내용은 다음과 같이 설명됩니다.

옵션	설명
Intel AES-NI(인텔 AES-NI)	고급 암호화 표준 명령 집합(AES-NI)을 사용해 암호화 및 암호 해독을 수행하여 응용프로그램의 속도를 향상시키며 기본적으로 활성화로 설정됩니다. 기본적으로 이 옵션은 활성화 로 설정됩니다.

옵션	설명
System Password	시스템 암호를 설정합니다. 이 옵션은 기본적으로 활성화 로 설정되며, 시스템에 암호 점퍼가 설치되어 있지 않은 경우 읽기 전용입니다.
Setup Password	시스템 암호를 설정합니다. 시스템 암호 점퍼가 설치되지 않은 경우 이 옵션은 읽기 전용입니다.
Password Status	시스템 암호를 잠급니다. 이 옵션은 기본적으로 잠금 해제 로 설정됩니다.
TPM Security	 노트: TPM 메뉴는 TPM 모듈이 설치되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. 시스템의 부팅 모드를 설정할 수 있습니다. 기본적으로 TPM Security (TPM 보안) 옵션은 Off (끄기)로 설정됩니다. TPM Status (TPM 상태) 필드가 On with Pre-boot Measurements (사전 부팅 검사를 통해 켜기) 또는 On without Pre-boot Measurements (사전 부팅 검사 없이 켜기)로 설정된 경우에만 TPM Status(TPM 상태), TPM Activation(TPM 활성화) Intel TXT 필드를 수정할 수 있습니다.
TPM Information	TPM의 작동 상태를 변경합니다. 이 옵션은 기본적으로 변경 없음 로 설정됩니다.
TPM Status	TPM 상태를 표시합니다.
TPM Command	 주의: TPM을 지우면 TPM의 모든 키가 손실됩니다. TPM 키가 손실되면 운영 체제로의 부팅에 영향을 줄 수 있습니다. TPM의 모든 콘텐츠를 지웁니다. 기본적으로 TPM 지우기 옵션은 아니요 로 설정되어 있습니다.
Intel TXT(인텔 TXT)	Intel Trusted Execution Technology(TXT) 옵션을 활성화하거나 비활성화합니다. Intel TXT 옵션을 활성화하려면 사전 부팅 측정을 사용해 가상 기술 및 TPM 보안을 활성화해야 합니다. 이 옵션은 기본적으로 off (끄기)로 설정됩니다.
전원 버튼	시스템 전면에 있는 전원 버튼을 활성화하거나 비활성화합니다. 기본적으로 이 옵션은 활성화 로 설정됩니다.
NMI 버튼	시스템 전면에 있는 NMI 버튼을 활성화하거나 비활성화합니다. 기본적으로 이 옵션은 비활성화 로 설정됩니다.
AC Power Recovery	시스템의 AC 전원이 복구된 후 시스템가 어떻게 반응할지 설정합니다. 기본적으로 이 옵션은 Last (마지막)로 설정됩니다.
AC Power Recovery Delay	AC 전원이 시스템에 복구된 후 시스템 전원을 켤 때 지연되는 시간을 설정합니다. 이 옵션은 기본적으로 Immediate (즉시)로 설정됩니다.
User Defined Delay(사용자 정의 지연)(60초 ~ 240초)	AC Power Recovery Delay (AC 전원 복구 지연)에 대한 User Defined (사용자 정의) 옵션이 선택되어 있는 경우 User Defined Delay (사용자 정의 지연) 옵션을 설정합니다.
UEFI Variable Access	다양한 수준의 고정 UEFI 변수를 제공합니다. Standard (표준)(기본값)로 설정하면 UEFI 변수 UEFI 사양에 따라 운영 체제에 액세스할 수 있습니다. 로 설정되면 제어 , 선택한 UEFI 변수가 환경 및 새 UEFI 부팅 항목 내에서 보호되는 강제로 현재 부팅 순서의 끝에 있는 수 있습니다.
Secure Boot Policy	보안 부팅 정책이 표준 이면 BIOS가 시스템 제조업체의 키 및 인증서를 사용하여 사전 부팅 이미지를 인증합니다. 보안 부팅 정책이 Custom 인 경우 BIOS가 사용자 정의 키 및 인증서를 사용합니다. 기본적으로 보안 부팅 정책은 Standard 입니다.
Secure Boot Policy Summary	보안 부팅이 인증된 이미지에 사용할 인증서 및 해시 목록을 표시합니다.

관련 참조

[시스템 보안](#) 페이지 32

관련 태스크

[시스템 보안 보기](#) 페이지 32

Secure Boot Custom Policy Settings(보안 부팅 사용자 정의 정책 설정)

Secure Boot Custom Policy Settings(보안 부팅 사용자 정의 정책 설정은 **Secure Boot Policy**(보안 부팅 정책)가 **Custom**(사용자 지정)으로 설정된 경우에만 표시됩니다.

보안 부팅 사용자 정의 정책 설정 보기

Secure Boot Custom Policy Settings(보안 부팅 사용자 정의 정책 설정) 화면을 보려면 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. 시스템을 켜거나 재시작합니다.
2. 다음 메시지가 표시되면 즉시 F2를 누릅니다.

F2 = System Setup

노트: F2를 누르기 전에 운영 체제가 로드되기 시작하면 시스템가 부팅을 완료한 다음 시스템을 재시작하고 다시 시도합니다.

3. **System Setup Main Menu(시스템 설정 기본 메뉴)** 화면에서 **System BIOS(시스템 BIOS)**를 클릭합니다.
4. **System BIOS(시스템 BIOS)** 화면에서 **System Security(시스템 보안)**를 클릭합니다.
5. **System Security(시스템 보안)** 화면에서 **Secure Boot Custom Policy Settings(보안 부팅 사용자 정의 설정)**를 클릭합니다.

보안 부팅 사용자 정의 정책 설정 세부 정보

Secure Boot Custom Policy Settings(보안 부팅 사용자 정의 정책 설정) 화면 세부 정보는 다음과 같습니다.

옵션	설명
Platform Key	플랫폼 키(PK)를 가져오기, 내보내기, 삭제 또는 복원합니다.
Key Exchange Key Database	키 교환 키(KEK) 데이터베이스의 입력 항목을 가져오기, 내보내기, 삭제 또는 복원할 수 있습니다.
Authorized Signature Database	인증 서명 데이터베이스(db) 입력 항목을 가져오기, 내보내기, 삭제 또는 복원합니다.
Forbidden Signature Database	금지 서명 데이터베이스(db) 입력 항목을 가져오기, 내보내기, 삭제 또는 복원합니다.

시스템 및 설정 암호 생성

전제조건

암호 점퍼가 활성화되어 있는지 확인합니다. 암호 점퍼는 시스템 암호 및 설정 암호 기능을 활성화하거나 비활성화합니다. 자세한 내용은 시스템 보드 점퍼 설정 섹션을 참조하십시오.

노트: 암호 점퍼 설정이 비활성화되어 있는 경우 기존 시스템 암호 및 설치 암호가 삭제되고 시스템을 부팅하기 위해 시스템 암호를 제공하지 않아도 됩니다.

단계

1. 시스템 설정을 시작하려면 전원 켜기 또는 시스템을 재시작한 후에 F2를 누릅니다.
2. **System Setup Main Menu(시스템 설정 기본 메뉴)** 화면에서 **System BIOS(시스템 BIOS) > System Security(시스템 보안)**를 클릭합니다.
3. **System Security(시스템 보안)** 화면에서 **Password Status(암호 상태)**가 **Unlocked(잠금 해제)**로 설정되었는지 확인합니다.
4. **System Password(시스템 암호)** 필드에 시스템 암호를 입력한 후 Enter 또는 Tab을 누릅니다.
다음 지침을 따라 시스템 암호를 할당합니다.

- 암호 길이는 최대 32글자입니다.
- 암호에는 0부터 9까지의 숫자가 포함될 수 있습니다.
- 다음 특수 문자만 사용할 수 있습니다: 공백, ("), (+), (,), (-), (.), (/), (:), (I), (\), (J), (^).

시스템 암호를 다시 입력하라는 메시지가 나타납니다.

5. 시스템 암호를 다시 입력하고 **OK(확인)**를 클릭합니다.
6. **Setup Password(암호 설정)** 필드에 설정 암호를 입력한 후 Enter 또는 Tab 키를 누릅니다.
설정 암호를 다시 입력하라는 메시지가 나타납니다.

7. 설정 암호를 다시 입력하고 **OK(확인)**를 클릭합니다.
8. System BIOS(시스템 BIOS) 화면으로 돌아가려면 Esc를 누릅니다. Esc를 다시 누릅니다.
변경 내용을 저장하라는 메시지가 표시됩니다.
① | 노트: 암호 보호 기능은 시스템을 재부팅해야만 적용됩니다.

관련 참조

시스템 보드 점퍼 설정 페이지 142

시스템 암호를 사용하여 시스템 보호

이 작업 정보

설정 암호를 지정하면 시스템 암호 대신 설정 암호를 시스템 사용할 수 있습니다.

단계

1. 시스템을 켜거나 재부팅합니다.
2. 시스템 암호를 입력하고 Enter를 누릅니다.

다음 단계

Password Status(암호 상태)를 **Locked(잠금)**로 설정한 경우, 재부팅 시 메시지가 나타나면 시스템 암호를 입력하고 Enter를 누릅니다.

- ① | 노트:** 잘못된 시스템 암호를 입력하면 시스템가 메시지를 표시하며 암호를 다시 입력하라고 묻습니다. 올바른 암호 입력을 세 번까지 시도할 수 있습니다. 세 번째 시도가 실패하면 시스템에서 시스템가 작동을 멈췄으며 꺼야 한다는 오류 메시지를 표시합니다. 시스템을 종료하고 다시 시작해도 올바른 암호를 입력할 때까지 오류 메시지가 계속 표시됩니다.

관련 참조

시스템 보안 페이지 32

시스템 및 설정 암호를 삭제 또는 변경

전제조건

- ① | 노트:** Password Status(암호 상태)가 **Locked(잠금)**인 경우에는 기존 시스템 암호 또는 설정 암호를 삭제하거나 변경할 수 없습니다.

단계

1. 시스템 설정을 시작하려면 시스템을 켜거나 재시작한 직후에 F2를 누릅니다.
2. **System Setup Main Menu(시스템 설정 기본 메뉴)** 화면에서 **System BIOS(시스템 BIOS) > System Security(시스템 보안)**를 클릭합니다.
3. **System Security(시스템 보안)** 화면에서 **Password Status(암호 상태)**가 **Unlocked(잠금 해제)**로 설정되었는지 확인합니다.
4. **Setup Password(설정 암호)** 필드에서 기존 시스템 암호를 변경 또는 삭제한 후 Enter 또는 탭을 누릅니다.
5. **Setup Password(설정 암호)** 필드에서, 기존 시스템 암호를 변경 또는 삭제한 후 Enter 또는 탭을 누릅니다.
시스템 및 설정 암호를 변경하면 새 암호를 다시 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 시스템 및 설정 암호를 삭제하면 삭제 여부를 확인하는 메시지가 표시됩니다.
6. **System BIOS(시스템 BIOS)** 화면으로 돌아가려면 Esc를 누릅니다. Esc를 다시 누르면 변경 내용을 저장하라는 메시지가 표시됩니다.
7. **Setup Password(설정 암호)**를 선택하고 기존 설정 암호를 변경하거나 삭제한 후 Enter 또는 Tab 키를 누릅니다.
① | 노트: 시스템 또는 설정 암호를 변경하면 새 암호를 다시 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 시스템 또는 설정 암호를 삭제하면 삭제 여부를 확인하는 메시지가 표시됩니다.

관련 참조

[시스템 보안](#) 페이지 32

활성화된 설정 암호를 사용하여 시스템 작동

Setup Password(설정 암호)를 **Enabled(활성화)**로 설정한 경우 시스템 설정 프로그램의 옵션을 수정하기 전에 정확한 설정 암호를 입력합니다.

세 번 이상 잘못된 암호를 입력하면 시스템에 다음과 같은 메시지가 나타납니다.

```
Invalid Password! Number of unsuccessful password attempts: <x> System Halted! Must power down.
```

시스템을 종료하고 다시 시작해도 올바른 암호를 입력할 때까지 오류 메시지가 계속 표시됩니다. 다음과 같이 옵션이 설정된 경우는 예외입니다.

- **System Password(시스템 암호)** 설정이 **Enabled(활성화)**가 아니고 시스템 암호가 **Password Status(암호 상태)** 옵션을 통해 잠기지 않은 경우에는 시스템 암호를 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 시스템 보안 설정 화면 섹션을 참조하십시오.
- 그러나 이 경우에도 기존의 시스템 암호를 변경하거나 비활성화할 수는 없습니다.

① | 노트: 시스템 암호가 무단으로 변경되지 않도록 방지하려면 설정 암호 옵션과 암호 상태 옵션을 함께 사용할 수 있습니다.

관련 참조

[시스템 보안](#) 페이지 32

관련 태스크

[시스템 보안 보기](#) 페이지 32

시스템 정보

System Information(시스템 정보) 화면을 사용하여 서비스 태그, 시스템 모델 이름 및 BIOS 버전과 같은 시스템 속성을 볼 수 있습니다.

관련 참조

[시스템 정보 세부 정보](#) 페이지 37

[System BIOS\(시스템 BIOS\)](#) 페이지 26

관련 태스크

[시스템 정보 보기](#) 페이지 36

시스템 정보 보기

System Information(시스템 정보) 화면을 보려면 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. 시스템을 켜거나 재시작합니다.
2. 다음 메시지가 표시되면 즉시 F2를 누릅니다.

```
F2 = System Setup
```

① | 노트: F2를 누르기 전에 운영 체제가 로드되기 시작하면 시스템가 부팅을 완료한 다음 시스템을 재시작하고 다시 시도합니다.

3. **System Setup Main Menu(시스템 설정 기본 메뉴)** 화면에서 **System BIOS(시스템 BIOS)**를 클릭합니다.
4. **System BIOS(시스템 BIOS)** 화면에서 **System Information(시스템 정보)**을 클릭합니다.

관련 참조

[시스템 정보 페이지 36](#)

시스템 정보 세부 정보

이 작업 정보

System Information(시스템 정보) 화면 세부 정보는 다음과 같습니다.

옵션	설명
System Model Name(시스템 모델 이름)	시스템 모델 이름을 표시합니다.
System BIOS Version(시스템 BIOS 버전)	시스템에 설치된 BIOS 버전을 표시합니다.
System Management Engine Version(시스템 관리 엔진 버전)	관리 엔진 펌웨어의 현재 버전을 표시합니다.
System Service Tag(시스템 서비스 태그)	시스템 서비스 태그를 표시합니다.
System Manufacturer(시스템 제조업체)	시스템 제조업체 이름을 표시합니다.
System Manufacturer Contact Information(시스템 제조업체 연락처 정보)	시스템 제조업체의 연락처 정보를 표시합니다.
System CPLD Version(시스템 CPLD 버전)	시스템 CPLD(복잡한 프로그래밍 가능 논리 장치) 펌웨어의 현재 버전을 표시합니다.
UEFI Compliance Version(UEFI 준수 버전)	시스템 펌웨어의 UEFI 규정 준수 수준을 표시합니다.

관련 참조

[시스템 정보 페이지 36](#)

[시스템 정보 세부 정보 페이지 37](#)

관련 태스크

[시스템 정보 보기 페이지 36](#)

메모리 설정

Memory Settings(메모리 설정) 화면을 사용하면 모든 메모리 설정을 볼 수 있을 뿐 아니라 메모리 테스트 및 노드 인터리빙과 같은 특정 메모리 기능을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

관련 참조

[메모리 설정 세부 정보 페이지 38](#)

[System BIOS\(시스템 BIOS\) 페이지 26](#)

관련 태스크

메모리 설정 보기 페이지 38


메모리 설정 보기

Memory Settings(메모리 설정) 화면을 보려면 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. 시스템을 켜거나 재시작합니다.
2. 다음 메시지가 표시되면 즉시 F2를 누릅니다.

F2 = System Setup

 **노트:** F2를 누르기 전에 운영 체제가 로드되기 시작하면 시스템이 부팅을 완료한 다음 시스템을 재시작하고 다시 시도합니다.

3. **System Setup Main Menu(시스템 설정 기본 메뉴)** 화면에서 **System BIOS(시스템 BIOS)**를 클릭합니다.
4. **System BIOS(시스템 BIOS)** 화면에서 **Memory Settings(메모리 설정)**를 클릭합니다.

관련 참조


메모리 설정 페이지 37

메모리 설정 세부 정보 페이지 38

메모리 설정 세부 정보

이 작업 정보

Memory Settings(메모리 설정) 화면 내용은 다음과 같이 설명됩니다.

옵션	설명
시스템 메모리 크기	시스템의 메모리 크기를 표시합니다.
시스템 메모리 종류	시스템에 설치된 메모리 종류를 표시합니다.
시스템 메모리 속도	메모리 속도를 표시합니다.
시스템 메모리 전압	메모리 전압을 표시합니다.
비디오 메모리	비디오 메모리 크기를 표시합니다.
시스템 메모리 테스트	시스템 부팅 중에 시스템 메모리 테스트가 실행되는지 여부를 지정합니다. 옵션으로 Enabled(활성화) 및 Disabled(비활성화) 가 있습니다. 기본적으로 이 옵션은 Disabled(비활성화) 로 설정됩니다.
메모리 작동 모드	메모리 작동 모드를 지정합니다. 옵션으로는 옵티마이저 모드 , 고급 ECC 모드 , 미러 모드 , 스페어 모드 , 고급 ECC 포함 스페어 모드 를 사용할 수 있습니다. 기본적으로 이 옵션은 OFF(꺼짐) 로 설정됩니다.  노트: 시스템의 메모리 구성에 따라 Memory Operating Mode(메모리 작동 모드) 에 여러 가지 기본값 및 사용 가능한 옵션이 있을 수 있습니다.
Node Interleaving	NUMA(Non-Uniform Memory Architecture) 지원 여부를 지정합니다. 이 필드를 Enabled(활성화) 로 설정하는 경우 대칭 메모리 구성이 설치되어 있으면 메모리 인터리빙이 지원됩니다. Disabled(비활성화) 로 설정된 경우 시스템에서 NUMA(비대칭)메모리 구성을 지원합니다. 기본적으로 이 옵션은 Disabled(비활성화) 로 설정됩니다.
Snoop Mode	스누프 모드 옵션을 지정합니다. 사용 가능한 스누프 모드 옵션은 흠 스누프 , 조기 스누프 , 클러스터 온 다이 입니다. 기본적으로 이 옵션은 OFF(꺼짐) 로 설정됩니다. 이 필드를 Disabled(비활성화) 로이 노트 인터리빙가 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.

관련 참조

메모리 설정 페이지 37

관련 태스크

메모리 설정 보기 페이지 38

프로세서 설정

프로세서 설정 화면을 사용하면 프로세서 설정을 보고 가상화 기술, 하드웨어 프리페처 및 논리 프로세서 아이들링과 같은 특수 기능을 수행할 수 있습니다.

관련 참조

프로세서 설정 세부 정보 페이지 39

System BIOS(시스템 BIOS) 페이지 26

관련 태스크

프로세서 설정 보기 페이지 39

프로세서 설정 보기

Processor Settings(프로세서 설정) 화면을 보려면 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. 시스템을 켜거나 재시작합니다.
2. 다음 메시지가 표시되면 즉시 F2를 누릅니다.

F2 = System Setup

이 노트: F2를 누르기 전에 운영 체제가 로드되기 시작하면 시스템가 부팅을 완료한 다음 시스템을 재시작하고 다시 시도합니다.

3. **System Setup Main Menu(시스템 설정 기본 메뉴)** 화면에서 **System BIOS(시스템 BIOS)**를 클릭합니다.
4. **System BIOS(시스템 BIOS)** 화면에서 **Processor Settings(프로세서 설정)**를 클릭합니다.

관련 참조

프로세서 설정 페이지 39

프로세서 설정 세부 정보 페이지 39

프로세서 설정 세부 정보

이 작업 정보

Processor Settings(프로세서 설정) 화면 세부 정보는 다음과 같습니다.

옵션	설명
논리 프로세서	논리 프로세서를 활성화하거나 비활성화하고 논리 프로세서의 개수를 표시합니다. 이 옵션이 활성화 로 설정되는 경우, BIOS는 모든 논리 프로세서를 표시합니다. 이 옵션이 비활성화 로 설정되는 경우, BIOS는 코어당 1개의 논리 프로세서만 표시합니다. 기본적으로 이 옵션은 활성화 로 설정됩니다.
대체 RTID (요청자 트랜잭션 ID) 설정	QPI 리소스인 요청자 트랜잭션 ID를 수정합니다. 기본적으로 이 옵션은 비활성화 로 설정됩니다. 이 노트: 이 옵션을 활성화하면 전체 시스템 성능에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
가상화 기술	가상화를 위해 제공되는 추가 하드웨어 성능을 활성화하거나 비활성화합니다. 기본적으로 이 옵션은 활성화 로 설정됩니다.
ATS(Address Translation Service)	DMA 트랜잭션을 캐시할 디바이스의 주소 변환 캐시(ATC)를 정의합니다. 칩셋의 주소 변환 및 보호 표에 CPU 및 DMA 메모리 관리 간에 인터페이스를 제공하는 DMA 주소를 호스트 주소로 변환할 수 있도록 이 옵션. 기본적으로 이 옵션은 활성화 로 설정됩니다.

옵션	설명
인접 캐시 행 프리페치	순차적 메모리 액세스를 많이 사용해야 하는 애플리케이션을 위해 시스템을 최적화합니다. 기본적으로 이 옵션은 활성화 로 설정됩니다. 임의 메모리 액세스를 많이 사용해야 하는 애플리케이션에 대해서는 이 옵션을 비활성화할 수 있습니다.
하드웨어 프리페처	하드웨어 프리페처를 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. 기본적으로 이 옵션은 활성화 로 설정됩니다.
DCU 스트리머 프리페처	DCU(Data Cache Unit) 스트리머 프리페처를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 기본적으로 이 옵션은 활성화 로 설정됩니다.
DCU IP 프리페처	DCU(Data Cache Unit) IP 프리페처를 활성화하거나 비활성화합니다. 기본적으로 이 옵션은 활성화 로 설정됩니다.
논리 프로세서 유휴 상태	시스템의 에너지 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 이 옵션은 운영 체제 코어 파킹 알고리즘을 사용하여 일부 논리 프로세서를 시스템에 파킹하여 해당 프로세서 코어가 전원 유휴가 낮은 상태로 전환되도록 합니다. 이 옵션은 운영 체제에서 지원되는 경우에만 활성화되며 기본적으로 Disabled(비활성화) 로 설정됩니다.
TDP 구성	POST 중에 시스템의 전원 및 열 전달 기능을 기반으로 프로세서 TDP(Thermal Design Power) 레벨을 재구성할 수 있습니다. TDP는 냉각 시스템이 발산되는 데 필요한 최대 열을 확인합니다. 기본값으로 이 옵션은 Nominal(공칭) 로 설정됩니다. ① 노트: 이 옵션은 프로세서의 특정 SKU(stock keeping unit)에서만 사용할 수 있습니다.
X2Apic Mode(X2Apic 모드)	X2Apic 모드를 활성화 또는 비활성화합니다.
프로세서당 코어 수	각 프로세서의 활성화된 코어 수를 제어합니다. 기본적으로 이 옵션은 모두 로 설정됩니다.
프로세서 64비트 지원	프로세서에서 64비트 확장을 지원하는지 여부를 지정합니다.
프로세서 코어 속도	프로세서의 최대 코어 주파수를 표시합니다.
프로세서 버스 속도	프로세서의 버스 속도를 표시합니다. ① 노트: 프로세서 버스 속도 옵션은 두 프로세서가 모두 설치되어 있는 경우에만 표시됩니다.
프로세서 1	① 노트: CPU 수에 따라 최대 4개의 프로세서가 나열될 수 있습니다. 시스템에 설치된 각 프로세서에 대해 다음 설정이 표시됩니다.

옵션	설명
제품군-모델-스태핑	인텔에서 정의한 대로 프로세서의 제품군, 모델 및 스태핑을 표시합니다.
브랜드	브랜드 이름을 표시합니다.
수준 2 캐시	전체 L2 캐시를 표시합니다.
수준 3 캐시	전체 L3 캐시를 표시합니다.
코어 수	프로세서당 코어 수를 표시합니다.

관련 참조

[프로세서 설정](#) 페이지 39

관련 태스크

[프로세서 설정 보기](#) 페이지 39

SATA 설정

SATA 설정 화면을 사용하여 SATA 장치의 SATA 설정을 보고 시스템에서 RAID를 활성화할 수 있습니다.

관련 참조

System BIOS(시스템 BIOS) 페이지 26

관련 태스크

SATA 설정 세부 정보 페이지 41

SATA 설정 보기 페이지 41

SATA 설정 보기

SATA Settings(SATA 설정) 화면을 보려면 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. 시스템을 켜거나 재시작합니다.
2. 다음 메시지가 표시되면 즉시 F2를 누릅니다.

F2 = System Setup

노트: F2를 누르기 전에 운영 체제가 로드되기 시작하면 시스템가 부팅을 완료한 다음 시스템을 재시작하고 다시 시도합니다.

3. **System Setup Main Menu(시스템 설정 기본 메뉴)** 화면에서 **System BIOS(시스템 BIOS)**를 클릭합니다.
4. **System BIOS(시스템 BIOS)** 화면에서 **SATA Settings(SATA 설정)**를 클릭합니다.

관련 참조

SATA 설정 페이지 40

관련 태스크

SATA 설정 세부 정보 페이지 41

SATA 설정 세부 정보

이 작업 정보

SATA Settings(SATA 설정) 화면 내용은 다음과 같이 설명됩니다.

옵션	설명
Embedded SATA(내장형 SATA)	내장형 SATA 옵션을 Off(꺼짐) , ATA,AHCI 또는 RAID 모드로 설정하십시오. 기본적으로 이 옵션은 AHCI 로 설정됩니다.
Security Freeze Lock(보안 잠금 장치)	POST 중 Security Freeze Lock 명령을 내장형 SATA 드라이브로 전송합니다. 이 옵션은 ATA 및 AHCI 모드에만 적용할 수 있습니다.
Write Cache(쓰기 캐시)	POST 중 내장형 SATA 드라이브에 대한 명령을 활성화하거나 비활성화합니다.
Port A(포트 A)	선택한 장치에 대한 드라이브 종류를 설정합니다. ATA 모드의 Embedded SATA settings(내장형 SATA 설정) 에서 BIOS 지원을 활성화하려면 이 필드를 Auto(자동) 로 설정합니다. BIOS 지원을 끄려면 OFF(끄기) 로 설정합니다. AHCI 또는 RAID 모드에 대한 BIOS 지원을 항상 사용할 수 있습니다.
옵션	설명
모델	선택한 장치의 드라이브 모델을 표시합니다.
드라이브 유형	SATA 포트에 연결된 드라이브의 종류를 표시합니다.

옵션	설명
옵션 용량	설명 하드 드라이브의 전체 용량을 표시합니다. 옵티컬 드라이브와 같은 이동식 미디어 장치에 대해서는 이 필드가 정의되지 않습니다.
Port B(포트 B)	선택한 장치에 대한 드라이브 종류를 설정합니다. ATA 모드의 Embedded SATA settings(내장형 SATA 설정) 에서 BIOS 지원을 활성화하려면 이 필드를 Auto(자동) 로 설정합니다. BIOS 지원을 끄려면 OFF(끄기) 로 설정합니다. AHCI 또는 RAID 모드에 대한 BIOS 지원을 항상 사용할 수 있습니다.
옵션 모델 드라이브 유형 용량	설명 선택한 장치의 드라이브 모델을 표시합니다. SATA 포트에 연결된 드라이브의 종류를 표시합니다. 하드 드라이브의 전체 용량을 표시합니다. 옵티컬 드라이브와 같은 이동식 미디어 장치에 대해서는 이 필드가 정의되지 않습니다.

관련 참조

[SATA 설정](#) 페이지 40

관련 태스크

[SATA 설정 보기](#) 페이지 41

내장형 장치

Integrated Devices(내장형 장치) 화면을 사용하여 비디오 컨트롤러, 통합 RAID 컨트롤러 및 USB 포트를 포함한 모든 내장형 장치의 설정을 보고 구성할 수 있습니다.

관련 참조

[System BIOS\(시스템 BIOS\)](#) 페이지 26

관련 태스크

[내장형 장치 세부 정보](#) 페이지 43

[내장형 장치 보기](#) 페이지 42

내장형 장치 보기

Integrated Devices(내장형 장치) 섹션을 보려면 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. 시스템을 켜거나 재시작합니다.
2. 다음 메시지가 표시되면 즉시 <F2> 키를 누릅니다.

F2 = System Setup

노트: F2를 누르기 전에 운영 체제가 로드되기 시작하면 시스템가 부팅을 완료한 다음 시스템을 재시작하고 다시 시도합니다.

3. **System Setup Main Menu(시스템 설정 기본 메뉴)** 화면에서 **System BIOS(시스템 BIOS)**를 클릭합니다.
4. **System BIOS(시스템 BIOS)** 화면에서 **Integrated Devices(내장형 장치)**를 클릭합니다.

관련 참조

내장형 장치 페이지 42

관련 태스크

내장형 장치 세부 정보 페이지 43

내장형 장치 세부 정보

이 작업 정보

Integrated Devices(내장형 장치) 화면 세부 정보는 다음과 같습니다.

옵션	설명
USB 3.0 Setting(USB 3.0 설정)	USB 3.0 지원을 활성화 또는 비활성화합니다. 이 옵션은 운영 체제가 USB 3.0을 지원하는 경우에만 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 비활성화하면 장치가 USB 2.0 속도로 작동합니다. USB 3.0은 기본적으로 활성화됩니다.
User Accessible USB Port(사용자 접근 가능한 USB 포트)	USB 포트를 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. Only Back Ports On(후면 포트만 켜기) 을 선택하면 전면 USB 포트가 비활성화되고 All Ports Off(모든 포트 끄기) 를 선택하면 모든 USB 포트가 비활성화됩니다. USB 키보드 및 마우스는 부팅 과정 중에 특정 운영 체제에서 작동합니다. 포트를 비활성화하면 부팅 프로세스가 완료된 후 USB 키보드 및 마우스가 작동하지 않습니다. ! 노트: Only Back Ports On(후면 포트만 켜기) 또는 All Ports Off(모든 포트 끄기) 를 선택하면 USB 관리 포트를 비활성화하고 iDRAC 기능에 대한 액세스를 제한하게 됩니다.
Embedded NIC1 and NIC2(내장형 NIC1 및 NIC2)	! 노트: 내장형 NIC1 및 NIC2 옵션은 Integrated Network Card 1(내장형 네트워크 카드 1) 이 없는 시스템에서만 사용 가능합니다. 내장형 NIC1 및 NIC2 옵션을 활성화하거나 비활성화합니다. Disabled(비활성화) 로 설정할 경우에도 내장형 관리 컨트롤러에 의해 NIC가 공유 네트워크 액세스를 사용할 수 있습니다. 내장형 NIC1 및 NIC2 옵션은 NDC(네트워크 도터 카드)가 없는 시스템에서만 사용할 수 있습니다. 내장형 NIC1 및 NIC2 옵션은 내장형 네트워크 카드 1 옵션과 함께 사용할 수 없습니다. 시스템의 NIC 관리 유틸리티를 사용하여 내장형 NIC1 및 NIC2 옵션을 구성합니다.
I/OAT DMA Engine(I/OAT DMA 엔진)	I/OAT 옵션을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. 하드웨어 및 소프트웨어가 해당 기능을 지원하는 경우에만 활성화할 수 있습니다.
I/O Snoop Holdoff Response(I/O 스누프 요청에 응답)	LLC에 대한 자체 쓰기를 완료할 시간을 허용하기 위해 PCI I/O가 CPU의 스누프 요청에 응답하지 않을 수 있는 주기 수를 선택합니다. 이 설정은 처리량 및 대기 시간이 중요한 워크로드의 성능을 향상시키는 데 도움이 될 수 있습니다.
Embedded Video Controller(내장형 비디오 컨트롤러)	Embedded Video Controller(내장형 비디오 컨트롤러) 옵션을 활성화하거나 비활성화합니다. 기본적으로 이 옵션은 Enabled(활성화) 로 설정됩니다.
Current State of Embedded Video Controller(내장형 비디오 컨트롤러의 현재 상태)	내장형 비디오 컨트롤러의 현재 상태를 보여줍니다. Current State of Embedded Video Controller(내장형 비디오 컨트롤러의 현재 상태) 옵션은 읽기 전용 필드입니다. 내장형 비디오 컨트롤러가 시스템의 유일한 디스플레이 기능인 경우(즉, 추가 그래픽 카드가 설치되어 있지 않은 경우) Embedded Video Controller(내장형 비디오 컨트롤러) 가 Disabled(비활성화) 로 설정되어도 Embedded Video Controller(내장형 비디오 컨트롤러)가 자동으로 기본 디스플레이로 사용됩니다.
SR-IOV Global Enable(SR-IOV Global 활성화)	SR-IOV(Single Root I/O Virtualization) 장치의 BIOS 구성을 활성화 또는 비활성화합니다. 기본적으로 이 옵션은 Disabled(비활성화) 로 설정됩니다.
OS Watchdog Timer(OS 감시 타이머)	시스템이 응답을 멈추는 경우, 이러한 감시 타이머가 운영 체제 복구에 도움을 줍니다. 이 옵션이 Enabled(활성화) 로 설정되는 경우, 운영 체제가 타이머를 초기화합니다. 이 옵션이 Disabled(비활성화) (기본값)로 설정되면 타이머는 시스템에 영향을 주지 않습니다.
Memory Mapped I/O above 4 GB(4GB 이상의 메모리 매핑 I/O)	대용량 메모리가 필요한 PCIe 장치 지원을 활성화하거나 비활성화합니다. 기본적으로 이 옵션은 Enabled(활성화) 로 설정됩니다.

옵션

설명

Slot Disablement(슬롯 비활성화)

시스템에서 사용 가능한 PCIe 슬롯을 활성화하거나 비활성화합니다. 슬롯 비활성화 기능은 지정된 슬롯에 설치된 PCIe 카드의 구성을 제한합니다. 슬롯 비활성화는 설치된 주변 장치 카드로 인해 운영 체제에 부팅할 수 없거나 시스템 시작이 지연되는 경우에만 사용해야 합니다. 슬롯이 비활성화되면 옵션 ROM과 UEFI 드라이버가 모두 비활성화됩니다.

관련 참조

[내장형 장치](#) 페이지 42

관련 태스크

[내장형 장치 보기](#) 페이지 42

직렬 통신

Serial Communication(직렬 통신) 화면을 사용하면 직렬 통신 포트 속성을 볼 수 있습니다.

관련 참조

[System BIOS\(시스템 BIOS\)](#) 페이지 26

관련 태스크

[직렬 통신 세부 정보](#) 페이지 44

[직렬 통신 보기](#) 페이지 44


직렬 통신 보기

Serial Communication(직렬 통신) 화면을 보려면 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. 시스템을 켜거나 재시작합니다.
2. 다음 메시지가 표시되면 즉시 F2를 누릅니다.

```
F2 = System Setup
```

 **노트:** F2를 누르기 전에 운영 체제가 로드되기 시작하면 시스템이 부팅을 완료한 다음 시스템을 재시작하고 다시 시도합니다.

3. **System Setup Main Menu(시스템 설정 기본 메뉴)** 화면에서 **System BIOS(시스템 BIOS)**를 클릭합니다.
4. **System BIOS(시스템 BIOS)** 화면에서 **Serial Communication(직렬 통신)**을 클릭합니다.

관련 참조

[직렬 통신](#) 페이지 44

관련 태스크

[직렬 통신 세부 정보](#) 페이지 44

직렬 통신 세부 정보

이 작업 정보

직렬 통신 화면 세부 정보는 다음과 같습니다.

옵션	설명
직렬 통신	BIOS에서 직렬 통신 장치(직렬 장치 1 및 직렬 장치 2)를 선택합니다. BIOS 콘솔 리디렉션을 활성화하고 포트 주소를 지정할 수도 있습니다. 이 옵션은 기본적으로 Auto(자동) 로 설정됩니다.
직렬 포트 주소	직렬 장치의 포트 주소를 설정할 수 있습니다. 이 옵션은 기본적으로 Serial Device 1=COM2, Serial Device 2=COM1(직렬 장치 1=COM2, 직렬 장치 2=COM1) 로 설정되어 있습니다. <i>i</i> 노트: Serial Over LAN(SOL) 기능으로는 직렬 장치 2만 사용할 수 있습니다. SOL을 통한 콘솔 재지정을 사용하려면 콘솔 재지정 및 직렬 디바이스에 대해 동일한 포트 주소를 구성합니다. <i>i</i> 노트: 시스템을 부팅할 때마다 BIOS가 iDRAC의 직렬 MUX 설정을 동기화합니다. 직렬 MUX 설정은 iDRAC에서 독립적으로 변경할 수 있습니다. BIOS 설정 유틸리티에서 BIOS 기본 설정을 로드해도 직렬 MUX 설정이 직렬 디바이스 1의 기본 설정으로 되돌아가는 것은 아닙니다.
외부 직렬 커넥터	이 옵션으로 외부 직렬 커넥터를 사용해 Serial Device 1(직렬 디바이스 1), Serial Device 2(직렬 디바이스 2) 또는 Remote Access Device(원격 액세스 디바이스)에 연결할 수 있습니다. <i>i</i> 노트: SOL(Serial Over LAN)에는 직렬 디바이스 2만 사용할 수 있습니다. SOL을 통한 콘솔 재지정을 사용하려면 콘솔 재지정 및 직렬 디바이스에 대해 동일한 포트 주소를 구성합니다. <i>i</i> 노트: 시스템을 부팅할 때마다 BIOS가 iDRAC의 직렬 MUX 설정을 동기화합니다. 직렬 MUX 설정은 iDRAC에서 독립적으로 변경할 수 있습니다. BIOS 설정 유틸리티에서 BIOS 기본 설정을 로드해도 이 설정이 직렬 디바이스 1의 기본 설정으로 되돌아가는 것은 아닙니다.
안전 보드 레이드	콘솔 재지정에 사용되는 안전 보드 레이드를 지정합니다. BIOS에서는 보드 레이드를 자동으로 결정하려고 합니다. 이 시도가 실패한 경우에만 이 안전 보드 레이드가 사용되며, 안전 보드 레이드 값은 변경되지 않아야 합니다. 이 옵션은 기본적으로 115200 로 설정됩니다.
원격 터미널 유형	원격 콘솔 터미널 유형을 설정할 수 있습니다. 기본적으로 이 옵션은 VT 100/VT 220 로 설정됩니다.
부팅 후 재지정	운영 체제 로딩 시 BIOS 콘솔 재지정을 활성화하거나 비활성화합니다. 이 옵션은 기본적으로 Enabled(활성화) 로 설정됩니다.

관련 참조

[직렬 통신](#) 페이지 44

관련 태스크

[직렬 통신 보기](#) 페이지 44

시스템 프로파일 설정

System Profile Settings(시스템 프로파일 설정) 화면을 사용하면 전원 관리와 같은 특정 시스템 성능 설정을 활성화할 수 있습니다.

관련 참조

[System BIOS\(시스템 BIOS\)](#) 페이지 26

관련 태스크

[시스템 프로파일 설정 세부 정보](#) 페이지 46

[시스템 프로파일 설정 보기](#) 페이지 45

시스템 프로파일 설정 보기

System Profile Settings(시스템 프로파일 설정) 화면을 보려면 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. 시스템을 켜거나 재시작합니다.

2. 다음 메시지가 표시되면 즉시 <F2> 키를 누릅니다.

F2 = System Setup

① 노트: F2를 누르기 전에 운영 체제가 로드되기 시작하면 시스템가 부팅을 완료한 다음 시스템을 재시작하고 다시 시도합니다.

3. **System Setup Main Menu(시스템 설정 기본 메뉴)** 화면에서 **System BIOS(시스템 BIOS)**를 클릭합니다.

4. **System BIOS(시스템 BIOS)** 화면에서 **System Profile Settings(시스템 프로파일 설정)**를 클릭합니다.

관련 참조

[시스템 프로파일 설정](#) 페이지 45

관련 태스크

[시스템 프로파일 설정 세부 정보](#) 페이지 46

시스템 프로파일 설정 세부 정보

이 작업 정보

System Profile Settings(시스템 프로파일 설정) 화면 내용은 다음과 같이 설명됩니다.

옵션	설명
System Profile(시스템 프로파일)	시스템 암호를 설정할 수 있습니다. System Profile(시스템 프로파일) 옵션을 Custom(사용자 정의) 이외의 다른 모드로 설정하는 경우, BIOS가 자동으로 나머지 옵션을 설정합니다. 모드가 Custom(사용자 정의) 으로 설정된 경우에만 사용자가 나머지 옵션을 변경할 수 있습니다. 이 옵션은 기본적으로 Performance Per Watt Optimized (DAPC)(와트당 성능 최적화) 로 설정됩니다. DAPC는 Dell Active Power Controller의 약자입니다. ① 노트: System Profile(시스템 프로파일) 옵션이 Custom(사용자 정의) 으로 설정된 경우에만 시스템 프로파일 설정 화면에 모든 매개 변수가 표시됩니다.
CPU Power Management(CPU 전원 관리)	CPU 전원 관리를 설정합니다. 이 옵션은 기본적으로 System DBPM (DAPC)(시스템 DMPM) 으로 설정되어 있습니다.
Memory Frequency(메모리 주파수)	메모리의 속도를 설정합니다. 기본적으로 Maximum Performance(최대 성능) , Maximum Reliability(최대 안정성) 또는 특정 속도를 선택할 수 있습니다.
Turbo Boost(터보 부스트)	프로세서가 터보 부스트 모드에서 작동하거나 작동하지 않도록 설정합니다. 기본적으로 이 옵션은 Enabled(활성화) 로 설정됩니다.
Energy Efficient Turbo(에너지 효율적 터보)	Energy Efficient Turbo(에너지 효율적 터보) 옵션을 활성화 또는 비활성화합니다. 에너지 효율적 터보(EET)는 한 프로세서의 코어 주파수를 터보 범위 내에서 작업 부하에 따라 자동으로 조정하는 작동 모드입니다.
C1E	유휴 상태에 있는 프로세서가 최소 성능 상태로 전환하거나 전환하지 않도록 설정합니다. 기본적으로 이 옵션은 Enabled(활성화) 로 설정됩니다.
C States(C 상태)	프로세서가 사용 가능한 모든 전원 상태에서 작동하거나 작동하지 않도록 설정합니다. 기본적으로 이 옵션은 Enabled(활성화) 로 설정됩니다.
Collaborative CPU Performance Control(협력적 CPU 성능 제어)	CPU Power Management(CPU 전원 관리) 옵션을 활성화하거나 비활성화합니다. Enabled(활성화) 로 설정되면 CPU 전원 관리가 OS DBPM 및 시스템 DBPM (DAPC)에 의해 제어됩니다. 기본적으로 이 옵션은 Disabled(비활성화) 로 설정됩니다.
Memory Patrol Scrub(메모리 패트롤 스크럽)	메모리 패트롤 스크럽 주파수를 설정합니다. 기본적으로 이 옵션은 OFF(꺼짐) 로 설정됩니다.
Memory Refresh Rate(메모리 새로 고침)	1x 또는 2x 중 하나로 메모리 갱신율을 설정합니다. 기본적으로 이 옵션은 Nominal(공칭) 로 설정됩니다.

옵션	설명
Uncore Frequency(언코어 빈도)	Processor Uncore Frequency(프로세서 언코어 빈도) 옵션을 선택할 수 있습니다. Dynamic mode(동적 모드)를 사용하면 프로세서가 진행 시간 동안 코어 및 언코어 전반의 전원 리소스를 최적화할 수 있습니다. 전력을 절약하거나 성능을 최적화하기 위해 언코어 빈도를 최적화하는 것은 Energy Efficiency Policy(에너지 효율 정책) 옵션의 설정에 따라 영향을 받습니다.
Energy Efficient Policy(에너지 효율 정책)	Energy Efficient Policy(에너지 효율 정책) 옵션을 선택할 수 있습니다. CPU가 프로세서의 내부 동작을 조작하는 설정을 사용하며 높은 성능 또는 전력 절감을 목표로 하는지 여부를 결정합니다.
Number of Turbo Boost Enabled Cores for Processor 1(터보 부스트를 지원하는 프로세서 1 활성 코어 수):	노트: 시스템에 두 개의 프로세서가 설치되어 있는 경우, Number of Turbo Boost Enabled Cores for Processor 2(터보 부스트를 지원하는 프로세서 2 활성 코어 수) 에 대한 입력 항목이 표시됩니다. 프로세서 1에 대해 터보 부스트를 지원하는 프로세서 활성 코어의 수를 제어합니다. 기본적으로 최대 수의 코어가 활성화됩니다.
Monitor/Mwait	프로세서의 Monitor/Mwait 명령어를 활성화할 수 있습니다. 이 옵션은 기본적으로 Custom(사용자 정의) 을 제외한 모든 시스템 프로필에 대해 Enabled(활성화) 로 설정됩니다. 노트: 이 옵션은 Custom(사용자 정의) 모드에서 C States(C 상태) 옵션이 Disabled(비활성화) 로 설정된 경우에만 비활성화할 수 있습니다. 노트: C States(C 상태) 가 Custom(사용자 정의) 모드에서 Enabled(활성화) 로 설정된 경우 Monitor/Mwait 설정 변경은 시스템 전력/성능에 영향을 주지 않습니다.

관련 참조

[시스템 프로필 설정](#) 페이지 45

관련 태스크

[시스템 프로필 설정 보기](#) 페이지 45

기타 설정

Miscellaneous Settings(기타 설정) 화면을 사용하여 자산 태그의 갱신, 시스템 날짜 및 시간의 변경과 같은 특정 기능을 수행할 수 있습니다.

관련 참조

[System BIOS\(시스템 BIOS\)](#) 페이지 26

관련 태스크

[기타 설정 세부 정보](#) 페이지 48

[기타 설정 보기](#) 페이지 47

기타 설정 보기

Miscellaneous Settings(기타 설정) 화면을 보려면 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. 시스템을 켜거나 재시작합니다.
2. 다음 메시지가 표시되면 즉시 F2를 누릅니다.

F2 = System Setup

노트: F2를 누르기 전에 운영 체제가 로드되기 시작하면 시스템이 부팅을 완료한 다음 시스템을 재시작하고 다시 시도합니다.

3. **System Setup Main Menu(시스템 설정 기본 메뉴)** 화면에서 **System BIOS(시스템 BIOS)**를 클릭합니다.

4. **System BIOS(시스템 BIOS)** 화면에서 **Miscellaneous Settings(기타 설정)**를 클릭합니다.

관련 참조

[기타 설정](#) 페이지 47

관련 태스크

[기타 설정 세부 정보](#) 페이지 48

기타 설정 세부 정보

이 작업 정보

Miscellaneous Settings(기타 설정) 화면에 다음과 같은 내용이 표시됩니다.

옵션	설명
System Time(시스템 시간)	시스템의 시간을 설정합니다.
System Date(시스템 날짜)	시스템의 날짜를 설정합니다.
Asset Tag(자산 태그)	자산 태그를 표시하며, 보안 및 추적 용도로 자산 태그를 수정할 수 있습니다.
Keyboard NumLock(키보드 NumLock)	시스템이 부팅할 때 NumLock이 활성화될지 또는 비활성화될지 설정합니다. 기본적으로 이 옵션은 Nominal(공칭) 로 설정됩니다. 노트: 84 키 키보드에는 이 옵션이 적용되지 않습니다.
F1/F2 Prompt on Error(오류 시 F1/F2 프롬프트)	오류 시 F1/F2 프롬프트를 활성화하거나 비활성화합니다. 기본적으로 이 옵션은 Enabled(활성화) 로 설정됩니다. F1/F2 프롬프트는 키보드 오류 또한 포함합니다.
Load Legacy Video Option ROM(기존 비디오 옵션 ROM 로드)	시스템 BIOS가 비디오 컨트롤러에서 기존 비디오(INT 10H)를 로드할지 결정할 수 있습니다. 운영 체제에서 Enabled(활성화) 를 선택하면 UEFI 비디오 출력 표준을 지원하지 않습니다. 이 필드는 UEFI 부팅 모드에 대해서만 사용할 수 있습니다. UEFI Secure Boot(UEFI 보안 부팅) 모드가 활성화되어 있는 경우 이 옵션을 Enabled(활성화) 로 설정할 수 없습니다.
In-System Characterization(시스템 내 특성화)	In-System Characterization(시스템 내 특성화) 을 활성화하거나 비활성화합니다. 기본적으로 이 옵션은 Disabled(비활성화) 로 설정됩니다. 두 개의 다른 옵션은 Enabled(활성화) , Enabled - No Reboot(활성화됨 - 재부팅 안 함) 입니다. 노트: In-System Characterization(시스템 내 특성화) 에 대한 기본 설정은 향후 BIOS 릴리스에서 변경될 수 있습니다. 활성화된 경우, 시스템 내 특성화(ISC)는 시스템 구성에서 변경 사항이 감지된 후 POST 도중에 실행되어 시스템 전원 및 성능을 최적화합니다. ISC가 실행되면 20초 정도 소요되며, ISC 결과를 적용하려면 시스템 재설정が必要です. Enabled - No Reboot(활성화됨 - 재부팅 안 함) 옵션은 ISC 결과 적용 없이 ISC를 실행 및 지속하며, ISC 결과는 다음 번에 시스템을 재설정할 때 적용됩니다. Enabled(활성화) 옵션은 ISC를 실행시키고 ISC 결과가 적용되도록 시스템을 즉시 강제로 재설정합니다. 강제 시스템 재설정으로 인해 시스템 준비에 더 많은 시간이 걸립니다. 비활성화된 경우, ISC는 실행되지 않습니다.

관련 참조

[기타 설정](#) 페이지 47

관련 태스크

[기타 설정 보기](#) 페이지 47

iDRAC 설정 유틸리티

iDRAC 설정 유틸리티는 UEFI를 사용하여 iDRAC 매개변수를 설정하고 구성하는 인터페이스입니다. iDRAC 설정 유틸리티를 사용하여 다양한 iDRAC 매개 변수를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

이 노트: iDRAC 설정 유틸리티의 일부 기능에 액세스하려면 iDRAC Enterprise 라이선스를 업그레이드해야 합니다.

iDRAC 사용에 대한 자세한 내용은 다음에서 *Dell Integrated Dell Remote Access Controller 사용자 가이드*를 참조하십시오. Dell.com/idracmanuals.

관련 개념

[장치 설정](#) 페이지 49

관련 참조

[System BIOS\(시스템 BIOS\)](#) 페이지 26

관련 태스크

[iDRAC 설정 유틸리티 시작](#) 페이지 49

[열 설정 변경](#) 페이지 49

iDRAC 설정 유틸리티 시작

단계

1. 관리되는 시스템을 켜거나 재시작합니다.
2. POST(Power-On Self-Test) 중에 F2 키를 누릅니다.
3. **System Setup Main Menu(시스템 설정 기본 메뉴)** 페이지에서 **iDRAC Settings(iDRAC 설정)**를 클릭합니다. **iDRAC Settings(iDRAC 설정)** 화면이 표시됩니다.

관련 참조

[iDRAC 설정 유틸리티](#) 페이지 49

열 설정 변경

iDRAC 설정 유틸리티는 시스템의 열 제어 설정을 선택하여 사용자 지정할 수 있도록 해줍니다.

1. **iDRAC Settings(iDRAC 설정) > Thermal(열)**을 클릭합니다.
2. **SYSTEM THERMAL PROFILE(시스템 열 프로필) > Thermal Profile(열 프로필)**에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
 - 기본 열 프로필 설정
 - 최대 성능(성능 최적화)
 - 최소 전력(와트당 성능 최적화)
3. **USER COOLING OPTIONS(사용자 냉각 옵션)**에서 **Fan Speed Offset(팬 속도 오프셋)**, **Minimum Fan Speed(최소 팬 속도)**, **Custom Minimum Fan Speed(사용자 정의 최소 팬 속도)**를 설정합니다.
4. **Back(뒤로) > Finish(완료) > Yes(예)**를 클릭합니다.

관련 참조

[iDRAC 설정 유틸리티](#) 페이지 49

장치 설정

Device Settings(장치 설정)를 통해 장치 매개 변수를 구성할 수 있습니다.

관련 참조

[System BIOS\(시스템 BIOS\)](#) 페이지 26

부팅 관리자

Boot Manager(부팅 관리자) 화면에서 부팅 옵션과 진단 유틸리티를 선택할 수 있습니다.

관련 참조

[부팅 관리자 기본 메뉴](#) 페이지 50

[System BIOS\(시스템 BIOS\)](#) 페이지 26

관련 태스크

[부팅 관리자 보기](#) 페이지 50

부팅 관리자 보기

부팅 관리자를 시작하려면 다음을 수행하십시오.

단계

1. 시스템을 켜거나 재시작합니다.
2. 다음과 같은 메시지가 나타나면 F11을 누릅니다.

```
F11 = Boot Manager
```

F11을 누르기 전에 운영 체제가 로드되기 시작하면 시스템가 부팅을 완료하게 한 다음 시스템을 재시작하고 다시 시도합니다.

관련 참조

[부팅 관리자](#) 페이지 50

[부팅 관리자 기본 메뉴](#) 페이지 50

부팅 관리자 기본 메뉴

메뉴 항목	설명
일반 부팅 계속	시스템은 먼저 부팅 순서의 첫 번째 항목에 해당하는 장치로 부팅을 시도합니다. 부팅 시도가 실패하면 부팅 순서의 다음 항목에 해당하는 시스템로 부팅을 계속 시도합니다. 이러한 부팅 시도는 부팅에 성공하거나 시도할 부팅 옵션이 더 이상 없을 때까지 계속됩니다.
일회용 부팅 메뉴	부팅할 일회용 부팅 장치를 선택할 수 있는 부팅 메뉴에 액세스할 수 있습니다.
시스템 설정 시작	시스템 설정에 액세스할 수 있습니다.
시스템 유틸리티	시스템 진단 및 UEFI 셸과 같은 시스템 유틸리티 메뉴를 실행할 수 있습니다.

관련 참조

[부팅 관리자](#) 페이지 50

관련 태스크

[부팅 관리자 보기](#) 페이지 50

일회용 BIOS 부팅 메뉴

일회용 BIOS 부팅 메뉴를 사용하면 부팅할 부팅 장치를 선택할 수 있습니다.

관련 참조

[부팅 관리자](#) 페이지 50

시스템 유틸리티

System Utilities(시스템 유틸리티)에는 실행할 수 있는 다음과 같은 유틸리티가 포함되어 있습니다.

- 진단 프로그램 시작
- BIOS/UEFI 업데이트 파일 탐색기
- 시스템 재부팅

① **노트:** 선택한 부팅 모드에 따라 BIOS 또는 UEFI 업데이트 파일 탐색기가 있을 것입니다.

관련 참조

[부팅 관리자](#) 페이지 50

PXE 부팅

PXE(preboot eXecution Environment) 옵션을 사용하여 네트워크에 연결된 시스템을 원격으로 부팅하고 구성할 수 있습니다.

① **노트:** PXE 부팅 옵션에 액세스하려면, 시스템을 부팅한 다음 F12를 누릅니다. 시스템 검사하고 네트워크로 연결된 활성 시스템을 표시합니다.

시스템 구성부품 설치 및 분리

이 섹션에서는 시스템 구성 요소를 설치 및 분리하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.

주제:

- 안전 지침
- 시스템 내부 작업을 시작하기 전에
- 시스템 내부 작업을 마친 후에
- 권장 도구
- 시스템 덮개
- 시스템 내부
- 냉각 덮개
- 시스템 메모리
- 하드 드라이브
- 냉각 팬
- 확장 카드 및 확장 카드 라이저(선택 사양)
- 원격 관리 포트 카드(선택 사양)
- 프로세서 및 방열판
- 전원 공급 장치
- 전원 인터포저 보드
- 시스템 배터리
- 하드 드라이브 후면판
- 제어판
- 시스템 보드

안전 지침

ⓘ 노트: 시스템을 들어 올려야 할 경우에는 다른 사람의 도움을 받으십시오. 부상을 방지하려면 혼자 시스템을 들어 올리지 마십시오.

⚠ 경고: 시스템이 켜져 있는 상태에서 시스템 커버를 열거나 분리하면 감전의 위험에 노출될 수 있습니다.

⚠ 주의: 커버가 없는 상태에서 시스템을 5분 이상 작동하지 마십시오.

⚠ 주의: 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

ⓘ 노트: 시스템 내부 구성 요소를 다룰 때는 항상 정전기 방지 매트와 정전기 방지 스트랩을 사용하는 것이 좋습니다.

ⓘ 노트: 적절한 작동 및 냉각을 유지하려면 시스템 팬 및 시스템의 모든 베이에 구성 요소 또는 보호물이 항상 장착되어 있어야 합니다.

시스템 내부 작업을 시작하기 전에

전제조건

안전 지침 섹션에 나열된 안전 지침을 따릅니다.

단계

1. 연결된 주변장치와 시스템을 끄십시오.
2. 전원 콘센트에서 시스템을 분리하고 주변 장치도 분리합니다.
3. 해당하는 경우, 랙에서 시스템을 분리합니다.
4. 시스템 덮개를 분리합니다.

관련 참조

[안전 지침](#) 페이지 52

관련 태스크

[시스템 덮개 분리](#) 페이지 53

시스템 내부 작업을 마친 후에

전제조건

안전 지침 섹션에 나열된 안전 지침을 따릅니다.

단계

1. 시스템 덮개를 장착합니다.
2. 해당하는 경우, 랙에 시스템을 장착합니다.
3. 주변 장치를 다시 장착하고 시스템을 전원 콘센트에 연결합니다.
4. 연결된 주변장치와 시스템을 켜십시오.

관련 참조

[안전 지침](#) 페이지 52

관련 태스크

[시스템 덮개 장착](#) 페이지 54

권장 도구

분리 및 설치 절차를 수행하려면 다음과 같은 도구가 필요합니다.


- # 1 십자 드라이버
- # 2 십자 드라이버
- #T15 Torx 드라이버
- 플라스틱 스크라이브
- 손목 접지대

시스템 덮개

시스템 덮개를 시스템 내부의 구성 요소를 보호하고 시스템 내부의 공기 흐름을 유지 관리합니다.

시스템 덮개 분리

전제조건

 **주의:** 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 안전 지침 섹션에 나열된 안전 지침을 따릅니다.
2. 연결된 주변장치와 시스템을 끄십시오.
3. 전원 콘센트 및 주변 장치에서 시스템을 분리합니다.

단계

1. 시스템 덮개를 쉐시에 고정하는 나사를 풉니다.
2. 덮개의 양쪽을 잡고 시스템에서 덮개를 들어올려 꺼냅니다.

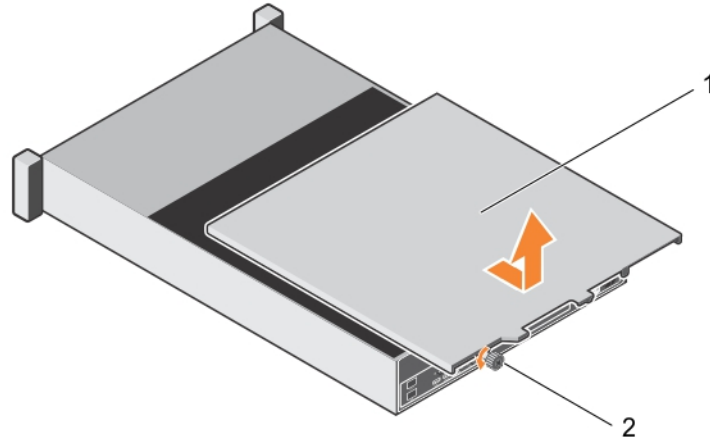


그림 9. 시스템 덮개 분리

- a. 시스템 덮개
- b. 고정 나사

관련 참조

[안전 지침](#) 페이지 52

관련 태스크

[시스템 덮개 장착](#) 페이지 54

시스템 덮개 장착

전제조건

△ 주의: 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

안전 지침 섹션에 나열된 안전 지침을 따릅니다.

단계

1. 시스템 덮개의 슬롯을 쉐시의 탭에 맞추고 덮개를 앞으로 밀습니다.
2. 시스템 덮개를 쉐시에 고정시키는 나사를 분리합니다.

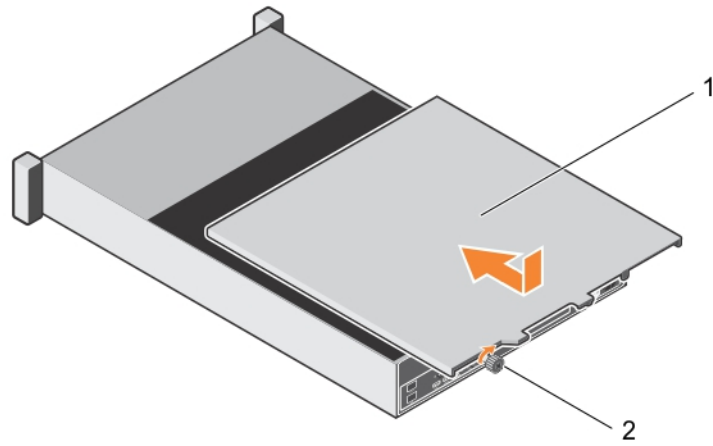


그림 10 . 시스템 덮개 장착

- a. 시스템 덮개
- b. 고정 나사

관련 참조

[안전 지침](#) 페이지 52

관련 태스크

[시스템 덮개 분리](#) 페이지 53

시스템 내부

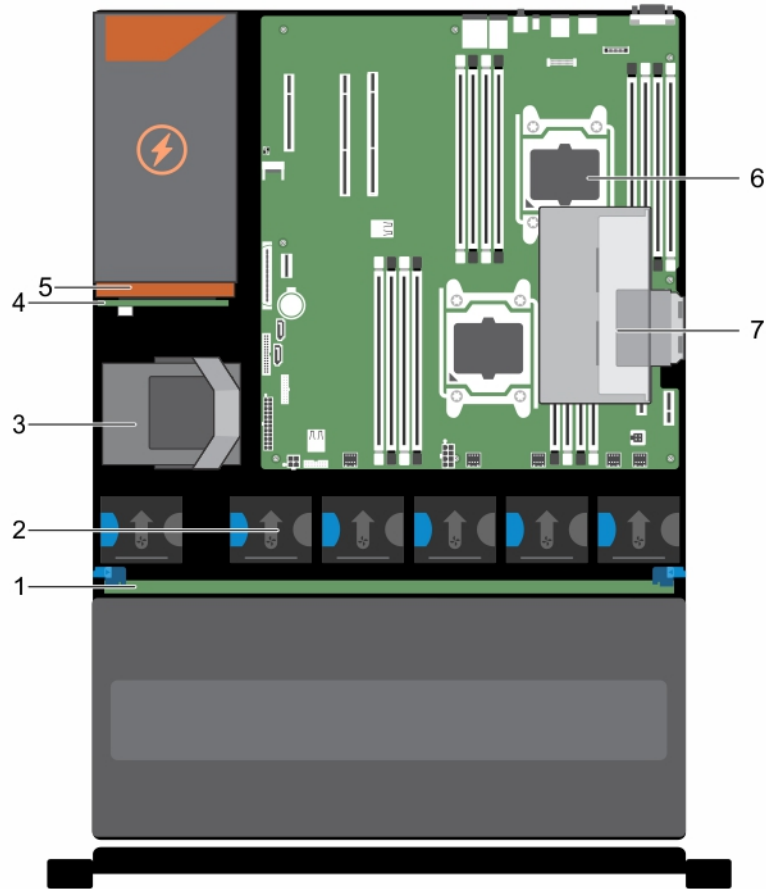


그림 11. 시스템 내부 - 내부 PERC 라이저

1. 하드 드라이브 후면판
2. 냉각 팬(6개)
3. 내장형 하드 드라이브 모듈
4. 전원 인터포저 보드
5. 전원 공급 장치
6. 프로세서(2)
7. 내부 PERC 라이저

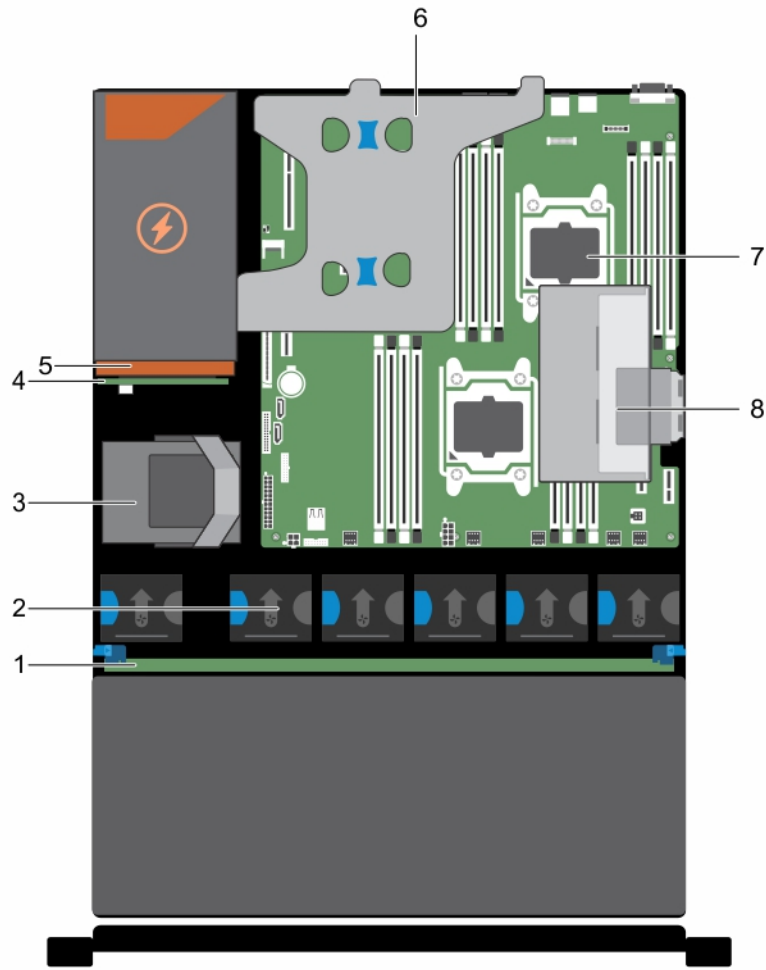


그림 12 . 시스템 내부 - 듀얼 라이저 모듈 및 내부 PERC 라이저 포함

1. 하드 드라이브 후면판
2. 냉각 팬(6개)
3. 내장형 하드 드라이브 모듈
4. 전원 인터포저 보드
5. 전원 공급 장치
6. 듀얼 라이저 모듈
7. 프로세서(2)
8. 내부 PERC 라이저

냉각 덮개

냉각 덮개는 공기역학적으로 전체 시스템에 걸쳐 공기를 통과시킵니다. 시스템의 모든 중요 부품에 공기가 통과되고 진공기가 방열판 전체 표면에서 공기를 빨아 들여 빠르게 냉각되도록 합니다.

냉각 덮개 분리

전제조건

△ 주의: 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 안전 지침 섹션에 나열된 안전 지침을 따릅니다.
2. 시스템 내부에서 작업하기 전에 섹션의 절차를 따릅니다.
3. 확장 카드에 연결된 케이블이 있으면 분리합니다.
i 노트: 해당하는 경우, 냉각 덮개의 확장 카드 래치를 닫아 전체 길이 카드를 분리합니다.
4. 확장 카드 라이저가 설치되어 있는 경우 분리합니다.

△ 주의: 공기 덮개가 제거된 상태로 시스템을 작동시키지 마십시오. 시스템이 빠르게 과열되어 시스템이 종료되거나 데이터 손실이 발생할 수 있습니다.

단계

냉각 덮개의 양쪽을 잡고 냉각 덮개를 시스템에서 들어 올립니다.

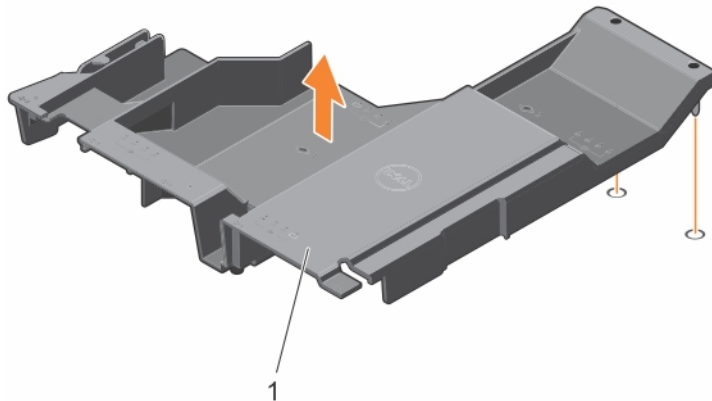


그림 13. 냉각 덮개 분리(135 W 프로세서)

a. 냉각 덮개

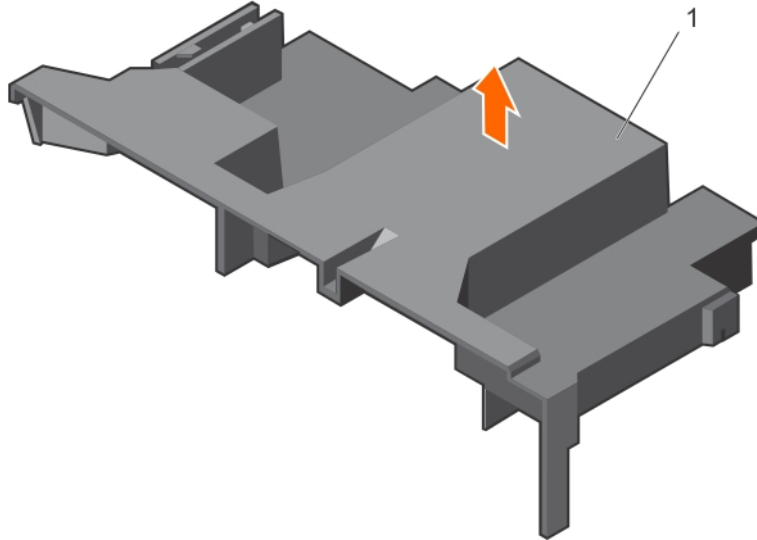


그림 14 . 냉각 덮개 분리(140W 프로세서)

a. 냉각 덮개

다음 단계

1. 냉각 덮개를 재설치합니다.
2. PCIe 확장 카드 라이저(선택 사항)를 분리한 경우, 재설치합니다.
3. 필요한 경우, 케이블을 확장 카드에 연결합니다.
4. 해당하는 경우, 냉각 덮개의 확장 카드 래치를 열어 전체 길이 확장 카드를 보호합니다.
5. 시스템 내부 작업을 마친 후에 섹션의 절차를 따릅니다.

관련 참조

[안전 지침](#) 페이지 52

관련 태스크

- [시스템 내부 작업을 시작하기 전에](#) 페이지 52
- [듀얼 라이저 모듈\(선택 사양\) 분리](#) 페이지 91
- [내부 PERC 라이저 카드 분리](#) 페이지 93
- [냉각 덮개 장착](#) 페이지 59
- [내부 PERC 라이저 설치](#) 페이지 94
- [듀얼 라이저 모듈\(선택 사양\) 설치](#) 페이지 92
- [시스템 내부 작업을 마친 후에](#) 페이지 53

냉각 덮개 장착

전제조건

⚠ 주의: 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

ⓘ 노트: 새시에 냉각 덮개를 올바르게 장착하려면 시스템 내의 케이블이 새시 벽을 따라 배선되어 있고 케이블 보호 브래킷을 사용하여 고정되어 있는지 확인합니다.

1. 안전 지침 섹션에 나열된 안전 지침을 따릅니다.
2. 시스템 내부 작업을 마친 후에 섹션의 절차를 따릅니다.

단계

1. 냉각 덮개의 탭을 새시 후면에 있는 고정 구멍에 맞춥니다.
2. 단단히 고정될 때까지 냉각 덮개를 새시 쪽으로 내립니다.

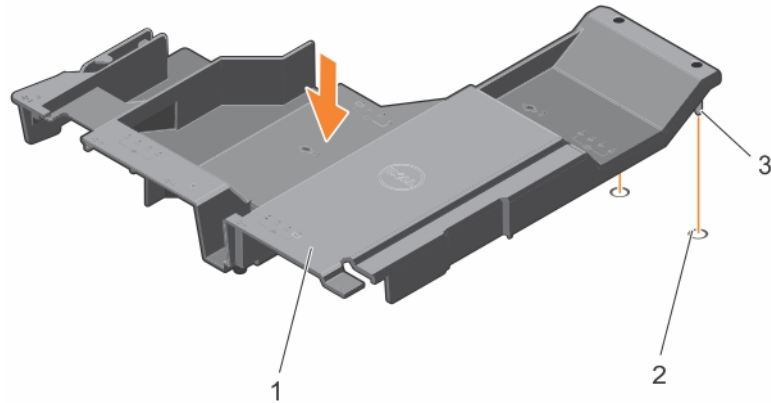


그림 15 . 냉각 덮개 설치(135W 프로세서)

- a. 냉각 덮개
- b. 냉각 덮개 정렬 슬롯(2개)
- c. 냉각 덮개 정렬 핀(2개)

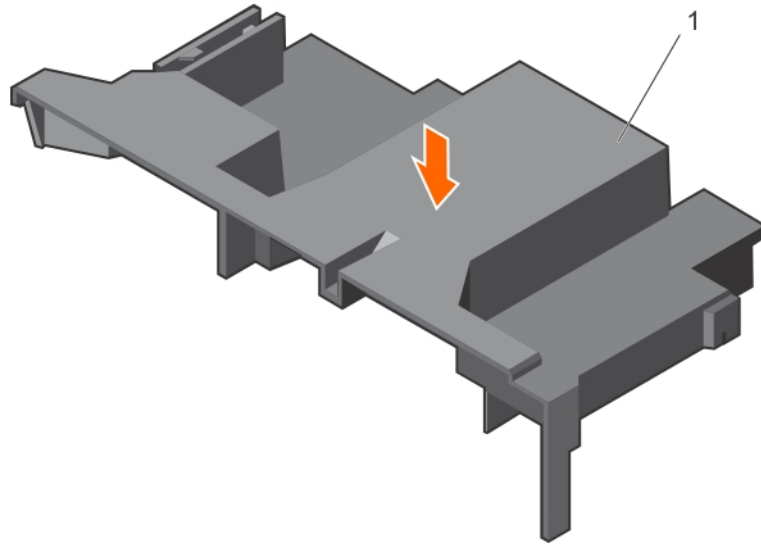


그림 16 . 냉각 덮개 설치(140W 프로세서)

- a. 냉각 덮개

다음 단계

1. PCIe 확장 카드 라이저(선택 사양)를 설치합니다.
2. 케이블을 확장 카드에서 분리한 경우 다시 연결합니다.
3. 해당하는 경우, 냉각 덮개의 확장 카드 래치를 열어 전체 길이 확장 카드를 보호합니다.
4. 시스템 내부 작업을 마친 후에 섹션의 절차를 따릅니다.

관련 참조

[안전 지침](#) 페이지 52

관련 태스크

[시스템 내부 작업을 시작하기 전에](#) 페이지 52

[내부 PERC 라이저 설치](#) 페이지 94

[듀얼 라이저 모듈\(선택 사양\) 설치](#) 페이지 92

시스템 메모리

시스템은 DDR4 RDIMM을 지원합니다.

노트: MT/s는 DIMM 속도를 초당 메가전송 단위로 나타냅니다.

메모리 버스 작동 주파수는 다음 요인에 따라 2400 MT/s, 2133 MT/s 또는 1866 MT/s일 수 있습니다.

- DIMM 유형(RDIMM)
- 채널당 장착된 DIMM의 수
- 선택한 시스템 프로필(예: Performance Optimized(최적화된 성능), Custom(사용자 정의) 또는 Dense Configuration Optimized(최적화된 밀집 구성))
- 프로세서의 지원되는 최대 DIMM 주파수

시스템은 4개 소켓씩 4개의 세트로 구성되는 16개의 메모리 소켓을 포함합니다. A1-A8 소켓의 DIMM은 프로세서 1에 할당되고 B1-B8 소켓의 DIMM은 프로세서 2에 할당됩니다. 4소켓 세트는 각각 2개의 채널로 구성됩니다. 4소켓 세트의 각 채널에는 첫 번째 소켓의 분리 레버가 흰색으로 표시되고 두 번째 소켓의 분리 레버는 검정색으로 표시됩니다.

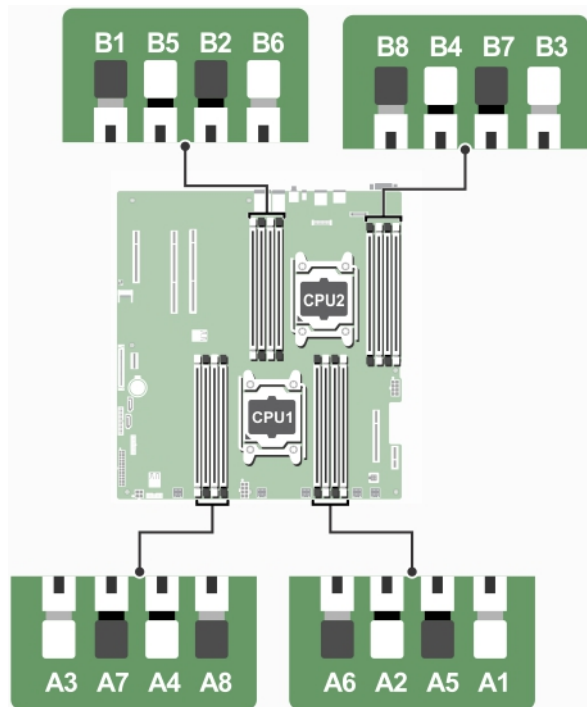


그림 17. 메모리 소켓 위치

메모리 채널은 다음과 같이 구성됩니다.

표 27. 메모리 채널

프로세서	채널 0	채널 1	채널 2	채널 3
프로세서 1	슬롯 A1 및 A5	슬롯 A2 및 A6	슬롯 A3 및 A7	슬롯 A4 및 A8
프로세서 2	슬롯 B1 및 B5	슬롯 B2 및 B6	슬롯 B3 및 B7	슬롯 B4 및 B8

다음 표는 지원되는 구성의 메모리 장착 및 작동 주파수를 보여 줍니다.

표 28. 메모리 개체군 및 작동 주파수

DIMM 유형	장착되는 DIMM/채널	전압	작동 주파수(MT/s)	최대 DIMM 랭크/채널
RDIMM	1	1.2V	2400, 2133, 1866	단일 랭크 또는 이중 랭크

표 28. 메모리 개체군 및 작동 주파수 (계속)

DIMM 유형	장착되는 DIMM/채널	전압	작동 주파수(MT/s)	최대 DIMM 랭크/채널
	2			

일반 메모리 모듈 설치 지침

이 시스템은 유연한 메모리 구성을 지원하므로, 시스템은 모든 유효한 칩셋 아키텍처에 따라 구성되고 해당 구성에서 실행될 수 있습니다. 다음은 메모리 모듈 설치에 권장되는 지침입니다.

- x4 및 x8 DRAM 기반 DIMM은 혼합할 수 있습니다. 자세한 내용은 모드별 지침을 참조하십시오.
- 채널당 최대 2개의 이중 또는 단일 랭크 RDIMM을 장착할 수 있습니다.
- 프로세서가 설치된 경우에만 DIMM 소켓을 채우십시오. 단일 프로세서 시스템의 경우 A1-A8 소켓을 사용할 수 있습니다. 이중 프로세서 시스템의 경우에는 A1-A8 소켓 및 B1-B8 소켓을 사용할 수 있습니다.
- 흰색 분리 레버가 있는 소켓을 먼저 채운 후 검정색 분리 레버가 있는 소켓을 채웁니다.
- 다른 용량의 메모리 모듈을 함께 사용할 때 용량이 가장 큰 메모리 모듈 소켓을 먼저 장착합니다. 예를 들어, 4GB 및 8GB DIMM을 혼합하려면 흰색 분리 레버가 있는 소켓에 8GB DIMM을 설치하고 검정색 분리 레버가 있는 소켓에 4GB DIMM을 장착합니다.
- 듀얼 프로세서 구성에서 각 프로세서에 대한 메모리 구성은 동일해야 합니다. 예를 들어, 프로세서 1에 대해 소켓 A1을 장착하는 경우 프로세서 2에 대해 소켓 B1을 장착합니다.
- 다른 메모리 장착 규칙을 따르는 경우라면 크기가 서로 다른 메모리 모듈을 섞어 쓸 수 있습니다.(예: 4GB 메모리 모듈과 8GB 메모리 모듈을 섞어 쓸 수 있음)
- 시스템에 세 개 이상의 DIMM 혼합은 지원되지 않습니다.
- 성능을 극대화하려면 프로세서당 2개의 DIMM(채널당 1개의 DIMM)을 동시에 장착합니다.

관련 참조

[모드별 지침](#) 페이지 62

모드별 지침

4개의 메모리 채널이 각 프로세서에 할당됩니다. 허용되는 구성은 선택한 메모리 모드에 따라 다릅니다.

이 노트: x4 및 x8 DRAM 기반 DIMM을 함께 사용하면 RAS 기능이 지원됩니다. 그러나 특정 RAS 기능에 대한 모든 지침이 준수되어야 합니다. x4 DRAM 기반 DIMM은 메모리 최적화(독립 채널) 모드에서 SDDC(Single Device Data Correction)를 유지합니다. x8 DRAM 기반 DIMM의 경우 SDDC가 지원되도록 하려면 고급 ECC 모드가 필요합니다.

고급 오류 수정 코드

고급 오류 수정 코드(ECC) 모드는 SDDC를 x4 DRAM 기반 DIMM에서 x4 및 x8 DRAM으로 확장합니다. 이 모드는 정상 작동 중에 발생하는 단일 DRAM 칩 오류로부터 보호합니다.

메모리 모듈 설치 지침은 다음과 같습니다.

- 메모리 모듈은 크기, 속도 및 기술 면에서 동일해야 합니다.
- 흰색 분리 레버가 있는 메모리 소켓에 설치된 DIMM은 동일해야 하며, 검정색 분리 레버가 있는 소켓에 대해서도 이와 동일한 규칙이 적용됩니다. 이 규칙을 통해 동일한 DIMM은 쌍을 이루어 설치됩니다(예: A1과 A2, A3과 A4, A5와 A6 등).

메모리 최적화 독립형 채널 모드

이 모드는 x4 장치 폭을 사용하는 메모리 모듈에 대해서만 SDDC(단일 장치 데이터 정정)를 지원하고, 특정한 방식의 슬롯 채우기를 요구하지 않습니다.

메모리 스페어링

이 노트: 메모리 스페어링을 사용하려면 시스템 설정에서 이 기능을 활성화해야 합니다.

이 모드에서 랭크는 채널당 하나가 스페어로 예약됩니다. 수정 가능한 지속적인 오류가 랭크에서 감지되는 경우, 이 랭크의 데이터가 스페어 랭크에 복사되고 오류가 발생한 랭크는 비활성화됩니다.

메모리 스페어링이 활성화된 경우 운영 체제에서 사용 가능한 시스템 메모리는 채널당 1개의 랭크만큼 줄어듭니다. 예를 들어, 16개의 4GB 단일 랭크 메모리 모듈을 포함하는 듀얼 프로세서 구성에서 사용 가능한 시스템 메모리는 64GB(16(메모리 모듈) × 4GB)가 아니라 48GB(3/4(랭크/채널) × 16(메모리 모듈) × 4GB)입니다.

① | 노트: 메모리 스페어링은 수정할 수 없는 다중 비트 오류에 대한 보호를 제공하지 않습니다.

① | 노트: 고급 ECC/록스텝 모드 및 옵티마이저 모드는 모두 메모리 스페어링을 지원합니다.

관련 개념

시스템 설치 프로그램 페이지 25

메모리 구성 예

다음 표는 적절한 메모리 지침을 따르는 프로세서가 1개 및 2개인 메모리 구성의 예를 보여 줍니다.

① | 노트: 다음 표에서 1R 및 2R은 단일 랭크 DIMM 및 이중 랭크 DIMM을 나타냅니다.

표 29. 메모리 구성—단일 프로세서

시스템 용량 (GB)	DIMM 크기 (GB)	DIMM 개수	DIMM 랭크, 구성 및 주 파수	DIMM 슬롯 채우기
8	8	1	1R, x8, 2400 MT/s	A1
16	8	2	1R, x8, 2400 MT/s	A1, A2
	16	1	2R, x8, 2400MT/s	A1
32	8	4	1R, x8, 2400 MT/s	A1, A2, A3, A4
	16	2	2R, x8, 2400MT/s	A1, A2
	32	1	2R, x4, 2400MT/s	A1
48	8	6	1R, x8, 2400 MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6
	16	3	2R, x8, 2400MT/s	A1, A2, A3
64	8	8	1R, x8, 2400 MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8
	16	4	2R, x8, 2400MT/s	A1, A2, A3, A4
	32	2	2R, x4, 2400MT/s	A1, A2
96	16	6	2R, x8, 2400MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6
	32	3	2R, x4, 2400MT/s	A1, A2, A3
128	16	8	2R, x8, 2400MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8
	32	4	2R, x4, 2400MT/s	A1, A2, A3, A4
192	32	6	2R, x4, 2400MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6
256	32	8	2R, x4, 2400MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8

표 30. 메모리 구성—프로세서 2개

시스템 용량 (GB)	DIMM 크기 (GB)	DIMM 개수	DIMM 랭크, 구성 및 주 파수	DIMM 슬롯 채우기
16	8	2	1R, x8, 2400 MT/s	A1, B1

표 30. 메모리 구성—프로세서 2개 (계속)

시스템 용량 (GB)	DIMM 크기 (GB)	DIMM 개수	DIMM 랭크, 구성 및 주 파수	DIMM 슬롯 채우기
32	8	4	1R, x8, 2400 MT/s	A1, A2, B1, B2
	16	2	2R, x8, 2400MT/s	A1, B1
48	8	6	1R, x8, 2400 MT/s	A1, A2, A3, B1, B2, B3
64	8	8	1R, x8, 2400 MT/s	A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4
	16	4	2R, x8, 2400MT/s	A1, A2, B1, B2
	32	2	2R, x4, 2400MT/s	A1, B1
96	8	12	1R, x8, 2400 MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, B6
	16	6	2R, x8, 2400MT/s	A1, A2, A3, B1, B2, B3
112	8	14	1R, x8, 2400 MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7
128	8	16	1R, x8, 2400 MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8
	16	8	2R, x8, 2400MT/s	A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4
	32	4	2R, x4, 2400MT/s	A1, A2, B1, B2
192	16	12	2R, x8, 2400MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, B6
	32	6	2R, x4, 2400MT/s	A1, A2, A3, B1, B2, B3
224	16	14	2R, x8, 2400MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7
256	16	16	2R, x8, 2400MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8
	32	8	2R, x4, 2400MT/s	A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4
384	32	12	2R, x4, 2400MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, B6
448	32	14	2R, x4, 2400MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7
512	32	16	2R, x4, 2400MT/s	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8

메모리 모듈 분리

전제조건

1. 냉각 슈라우드를 분리합니다.
 - 이 노트:** 래치가 열려 있는 경우, 냉각 덮개의 확장 카드 래치를 닫아 전체 길이 카드를 분리합니다.
2. 확장 카드에 연결된 케이블이 있으면 분리합니다.
3. 확장 카드 라이저가 설치되어 있는 경우 분리합니다.

① 노트: 메모리 모듈은 시스템의 전원을 끈 후에도 얼마 동안 뜨거울 수 있습니다. 메모리 모듈을 다루기 전에 냉각될 때까지 기다리십시오. 메모리 모듈을 다룰 때는 카드 가장자리를 잡고 메모리 모듈의 구성 요소 또는 금속 접촉면을 만지지 않도록 하십시오.

△ 주의: 시스템가 충분히 냉각되도록 하려면 메모리 모듈 보호물이 없는 모든 메모리 소켓에 메모리 모듈 보호물을 설치해야 합니다. 해당 소켓에 메모리 모듈을 설치하려는 경우에만 메모리 모듈 보호물을 분리하십시오.

단계

1. 해당하는 메모리 모듈 소켓을 찾습니다.
2. 소켓에서 메모리 모듈을 분리하려면 메모리 모듈 소켓 양쪽 끝에 있는 배출기를 동시에 누릅니다.
3. 메모리 모듈을 시스템에서 들어 올려 분리합니다.

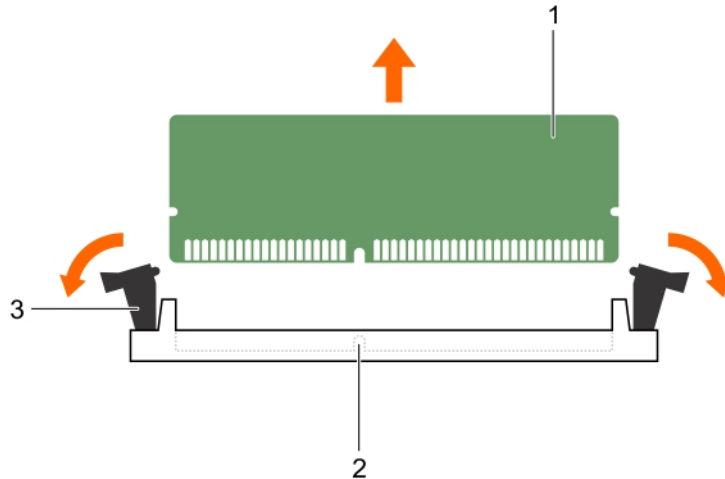


그림 18 . 메모리 모듈 분리

- a. 메모리 모듈
- b. 메모리 모듈 소켓
- c. 메모리 모듈 소켓 배출기(2)

다음 단계

1. 메모리 모듈을 장착합니다.
① 노트: 메모리 모듈을 영구적으로 분리하는 경우 메모리 모듈 보호물을 설치합니다.
2. PCIe 확장 카드 라이저를 분리한 경우, 설치합니다.
3. 케이블을 확장 카드에서 분리한 경우 다시 연결합니다.
4. 냉각 덮개를 설치합니다.
5. 해당하는 경우, 냉각 덮개의 확장 카드 래치를 열어 전체 길이 카드를 보호합니다.

관련 개념

시스템 설치 프로그램 페이지 25

관련 참조

안전 지침 페이지 52

관련 태스크

시스템 내부 작업을 시작하기 전에 페이지 52

냉각 덮개 분리 페이지 58

듀얼 라이저 모듈(선택 사양) 분리 페이지 91

- 내부 PERC 라이저 카드 분리 페이지 93
- 메모리 모듈 설치 페이지 66
- 내부 PERC 라이저 설치 페이지 94
- 듀얼 라이저 모듈(선택 사양) 설치 페이지 92
- 냉각 덮개 장착 페이지 59
- 시스템 내부 작업을 마친 후에 페이지 53

메모리 모듈 설치

단계

1. 해당하는 메모리 모듈 소켓을 찾습니다.
2. 메모리 모듈을 소켓에 삽입하려면 메모리 모듈 소켓의 배출기를 밖으로 엽니다.
3. 메모리 모듈의 에지 커넥터를 메모리 모듈 소켓의 맞춤 키와 맞추고 메모리 모듈을 소켓에 삽입합니다.
△ **주의:** 메모리 모듈의 중심부에 힘을 가하면 안됩니다. 메모리 모듈 양쪽 끝에 동일하게 힘을 가해야 합니다.
- ⓘ **노트:** 메모리 모듈 소켓에는 메모리 모듈을 한 방향으로만 소켓에 설치할 수 있는 맞춤 키가 있습니다.
4. 소켓 레버가 제자리에 끼워질 때까지 엄지 손가락으로 메모리 모듈을 단단히 누릅니다.
 메모리 모듈이 소켓에 올바르게 장착된 경우 메모리 모듈 소켓의 레버가 메모리 모듈이 설치된 다른 소켓의 레버와 맞춰집니다.

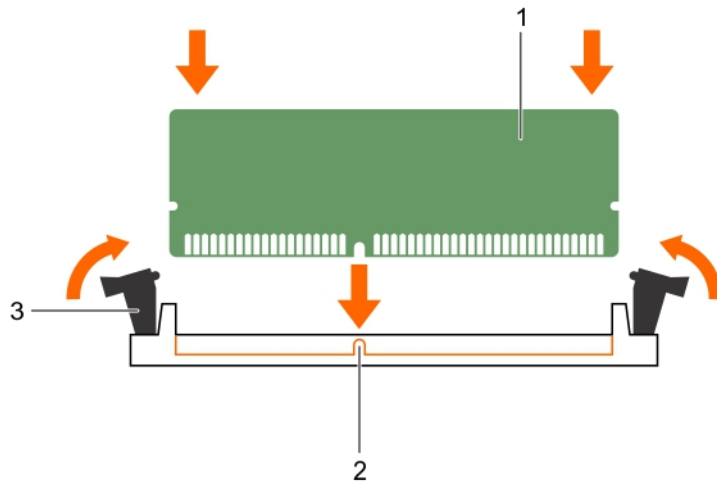


그림 19 . 메모리 모듈 설치

- a. 메모리 모듈
- b. 맞춤 키
- c. 메모리 모듈 소켓 배출기(2)

관련 개념

시스템 설치 프로그램 페이지 25

관련 참조

안전 지침 페이지 52

관련 태스크

시스템 내부 작업을 시작하기 전에 페이지 52
 냉각 덮개 분리 페이지 58

- 내부 PERC 라이저 카드 분리 페이지 93
- 내부 PERC 라이저 설치 페이지 94
- 냉각 덮개 장착 페이지 59
- 시스템 내부 작업을 마친 후에 페이지 53
- 시스템 진단 프로그램 사용 페이지 140

하드 드라이브

시스템은 최대 12개의 3.5인치 또는 2.5인치(3.5인치 드라이브 캐리어 어댑터) 핫 스왑 가능 하드 드라이브/SSD 및 2개의 케이블 연결된 내장형 2.5인치 하드 드라이브/SSD를 지원합니다.

하드 드라이브는 하드 드라이브 후면판을 통해 시스템 보드에 연결됩니다. 핫 스왑 가능한 핫 스왑 가능한 하드 드라이브는 하드 드라이브 베이에 맞게 제작된 핫 스왑 가능한 하드 드라이브 슬롯에 하드 드라이브 캐리어 안에 담겨 제공됩니다. 내장 케이블 연결 하드 드라이브/SSD는 핫 스왑이 가능하지 않습니다.

- △ 주의:** 시스템을 실행하는 동안 하드 드라이브를 분리하거나 설치하려면 먼저 저장소 컨트롤러 카드 설명서를 참조하여 호스트 어댑터가 핫 스왑 하드 드라이브 분리 및 삽입을 지원하도록 올바르게 구성되어 있는지 확인하십시오.
- △ 주의:** 하드 드라이브를 포맷하는 동안 시스템을 끄거나 재부팅하지 마십시오. 이렇게 하면 하드 드라이브에 오류가 발생할 수 있습니다.
- ① 노트:** 하드 드라이브 후면판에서 사용할 수 있도록 검사 및 승인된 하드 드라이브만 사용하십시오.

하드 드라이브를 포맷할 때 포맷이 완료될 때까지 대기합니다. 대용량 하드 드라이브를 포맷하는 데 다소 시간이 소요될 수 있습니다.

핫 스왑 가능한 하드 드라이브 캐리어 분리

전제조건

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 안전 지침 섹션에 나열된 안전 지침을 따릅니다.
2. 관리 소프트웨어를 사용하여 하드 드라이브를 분리할 수 있는 상태로 만듭니다. 자세한 내용은 스토리지 컨트롤러 설명서를 참조하십시오.

하드 드라이브가 온라인 상태인 경우 녹색 작동/오류 표시등은 드라이브 전원이 꺼질 때 깜박입니다. 하드 드라이브 표시등이 꺼지면 하드 드라이브를 분리할 수 있습니다.

△ 주의: 데이터 손실을 막으려면, 운영 체제가 핫스왑 드라이브 설치를 지원해야 합니다. 운영 체제와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

단계

1. 분리 단추를 눌러 하드 드라이브 캐리어 분리 핸들을 엽니다.
2. 하드 드라이브 슬롯에서 하드 드라이브 캐리어를 밀어 꺼냅니다.
 - △ 주의:** 적절한 시스템 냉각 상태를 유지하려면 모든 빈 하드 드라이브 슬롯에 하드 드라이브 보호물이 설치되어 있어야 합니다.
3. 하드 드라이브를 즉시 장착하지 않을 경우, 하드 드라이브 보호물을 빈 하드 드라이브 슬롯에 삽입합니다.

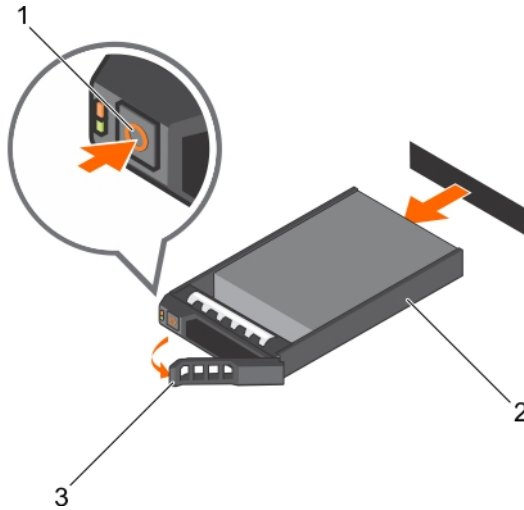


그림 20. 핫 스왑 가능한 하드 드라이브 캐리어 분리

- a. 분리 단추
- b. 하드 드라이브 캐리어
- c. 하드 드라이브 캐리어 핸들

관련 참조

안전 지침 페이지 52

관련 태스크

핫 스왑 가능 하드 드라이브 캐리어 설치 페이지 68

핫 스왑 가능 하드 드라이브 캐리어 설치

전제조건

- △ **주의:** 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.
- △ **주의:** 하드 드라이브 후면판에서 사용할 수 있도록 검사 및 승인된 하드 드라이브만 사용하십시오.
- △ **주의:** 동일한 RAID 볼륨에 SAS와 SATA 하드 드라이브를 결합하여 사용할 수 없습니다.
- △ **주의:** 하드 드라이브를 설치할 때 인접 드라이브가 완전히 설치되어 있는지 확인합니다. 하드 드라이브 캐리어를 삽입하고 부분적으로 설치된 캐리어 옆에 있는 해당 핸들을 잠그도록 시도하면 부분적으로 설치된 캐리어의 실드 스프링이 손상되어 사용할 수 없게 될 수 있습니다.
- △ **주의:** 데이터 손실을 막으려면, 운영 체제가 핫스왑 드라이브 설치를 지원해야 합니다. 운영 체제와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.
- △ **주의:** 교체 핫 스왑 가능 드라이브가 설치되었고 시스템의 전원이 켜진 상태라면 드라이브가 자동으로 재구축을 시작합니다. 교체 드라이브는 비어 있거나 덮어쓸 데이터만 포함되어 있어야 합니다. 교체 드라이브에 있는 모든 데이터는 드라이브를 설치하는 즉시 지워집니다.

단계

1. 하드 드라이브 보호물이 하드 드라이브 슬롯에 설치된 경우 이를 분리합니다.
2. 하드 드라이브 캐리어에 하드 드라이브를 장착합니다.
3. 하드 드라이브 캐리어 전면의 분리 단추를 누르고 하드 드라이브 캐리어 핸들을 엽니다.
4. 캐리어가 후면판에 연결될 때까지 하드 드라이브 슬롯에 하드 드라이브 캐리어를 삽입합니다.

5. 하드 드라이브 캐리어 핸들을 닫아 하드 드라이브를 제자리에 고정합니다.

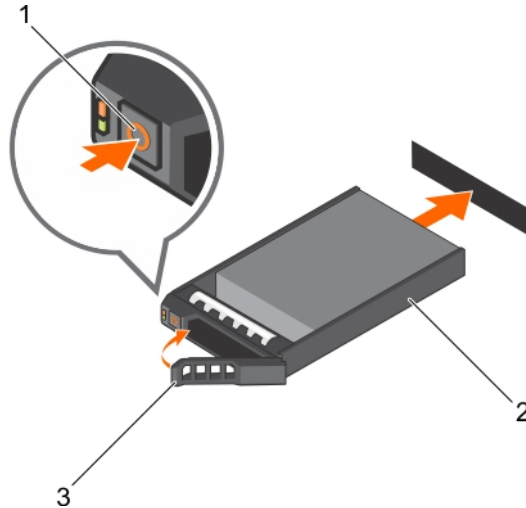


그림 21. 핫 스왑 가능 하드 드라이브 캐리어 설치

- a. 분리 단추
- b. 하드 드라이브 캐리어
- c. 하드 드라이브 캐리어 핸들

관련 참조

[안전 지침](#) 페이지 52

관련 태스크

[핫 스왑 가능한 하드 드라이브 캐리어 분리](#) 페이지 67

3.5인치 하드 드라이브 보호물 분리

전제조건

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

△ 주의: 적절한 시스템 냉각 상태를 유지하려면 모든 빈 하드 드라이브 슬롯에 하드 드라이브 보호물이 설치되어 있어야 합니다.

1. 안전 지침 섹션에 나열된 안전 지침을 따릅니다.

단계

분리 버튼을 누르고 보호물을 하드 드라이브 슬롯에서 밀어 꺼냅니다.

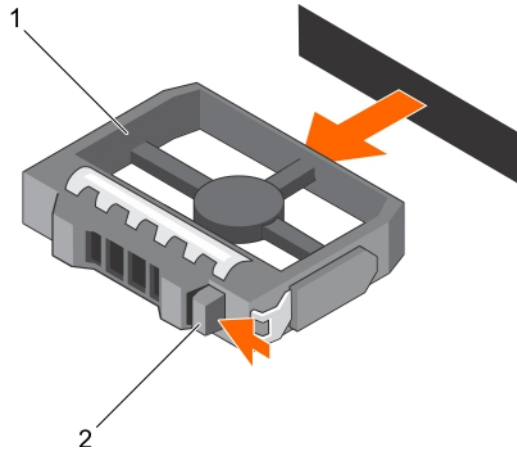


그림 22 . 3.5인치 하드 드라이브 보호물 분리

- a. 하드 드라이브 보호물
- b. 분리 단추

관련 참조

[안전 지침](#) 페이지 52

관련 태스크

[3.5인치 하드 드라이브 보호물 설치](#) 페이지 70

3.5인치 하드 드라이브 보호물 설치

전제조건

1. 안전 지침 섹션에 나열된 안전 지침을 따릅니다.

단계

분리 래치가 제자리에 끼워질 때까지 하드 드라이브 슬롯으로 하드 드라이브 보호물을 삽입합니다.

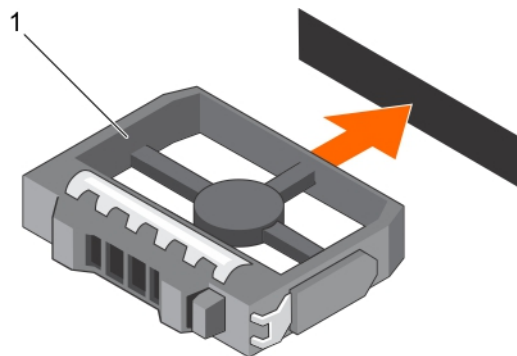


그림 23 . 3.5인치 하드 드라이브 보호물 설치

- a. 하드 드라이브 보호물

관련 참조

[안전 지침](#) 페이지 52

관련 태스크

[3.5인치 하드 드라이브 보호물 분리](#) 페이지 69

3.5인치 하드 드라이브 어댑터에 2.5인치 하드 드라이브 설치

전제조건

△ 주의: 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 안전 지침 섹션에 나열된 안전 지침을 따릅니다.
2. 십자 드라이버(# 2)를 준비합니다.
3. 3.5인치 핫 스왑 가능한 하드 드라이브 어댑터에서 3.5인치 핫 스왑 가능한 하드 드라이브 캐리어를 분리합니다.

단계

1. 2.5인치 하드 드라이브의 나사 구멍을 3.5인치 하드 드라이브 어댑터의 나사 구멍에 맞춥니다.
2. 나사를 끼워서 하드 드라이브를 3.5인치 하드 드라이브 어댑터에 고정합니다.

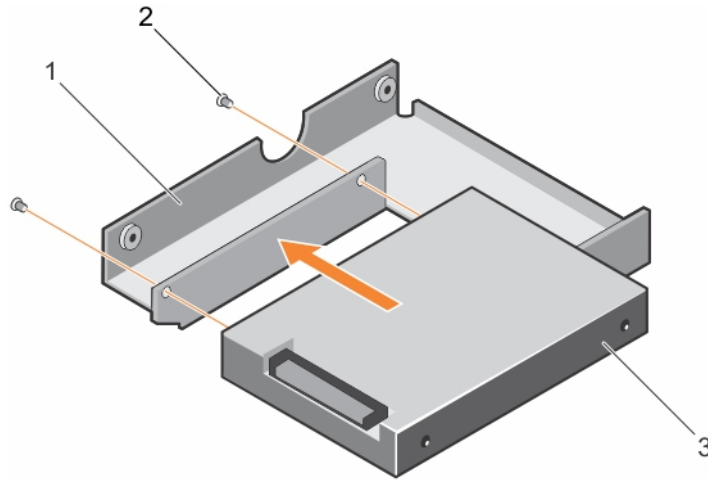


그림 24. 3.5인치 하드 드라이브 어댑터에 2.5인치 하드 드라이브 설치

- a. 3.5인치 하드 드라이브 어댑터
- b. 나사(2개)
- c. 2.5인치 하드 드라이브

다음 단계

3.5인치 어댑터를 3.5인치 하드 드라이브 캐리어 안에 설치합니다.

관련 태스크

3.5인치 핫 스왑 가능한 하드 드라이브 캐리어에서 3.5인치 하드 드라이브 어댑터 분리 페이지 72

3.5인치 핫 스왑 가능한 하드 드라이브 캐리어에 3.5인치 하드 드라이브 어댑터 설치 페이지 73

3.5인치 하드 드라이브 어댑터에서 2.5인치 하드 드라이브 분리

전제조건

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 안전 지침 섹션에 나열된 안전 지침을 따릅니다.
2. 십자 드라이버(# 2)를 준비합니다.
3. 3.5인치 핫 스왑 가능 하드 드라이브 캐리어에서 3.5인치 하드 드라이브 어댑터를 분리합니다.

이 노트: 2.5인치 핫 스왑 가능 하드 드라이브는 3.5인치 하드 드라이브 어댑터에 설치된 후, 3.5인치 핫 스왑 가능 하드 드라이브 캐리어에 설치됩니다.

단계

1. 3.5인치 하드 드라이브 어댑터의 측면에서 나사를 분리합니다.
2. 3.5인치 하드 드라이브 어댑터에서 하드 드라이브를 분리합니다.

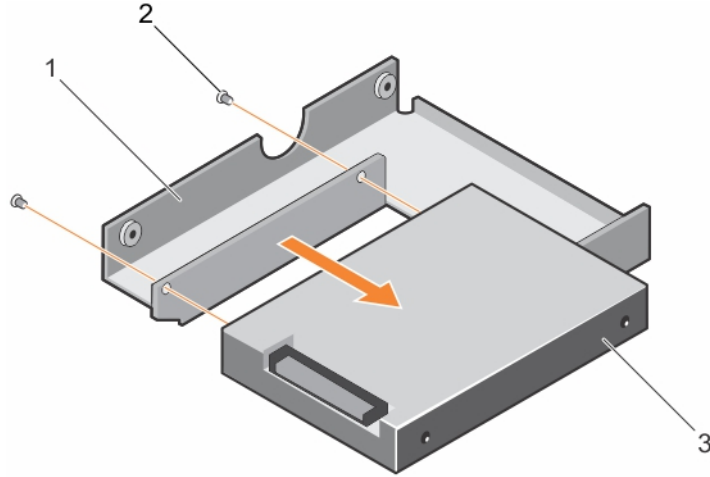


그림 25 . 3.5인치 하드 드라이브 어댑터에서 2.5인치 하드 드라이브 분리

- a. 3.5인치 하드 드라이브 어댑터
- b. 나사(2개)
- c. 2.5인치 하드 드라이브

다음 단계

3.5인치 하드 드라이브 어댑터에 2.5인치 하드 드라이브를 설치합니다.

관련 참조

[안전 지침](#) 페이지 52

관련 태스크

[3.5인치 핫 스왑 가능한 하드 드라이브 캐리어에서 3.5인치 하드 드라이브 어댑터 분리](#) 페이지 72

3.5인치 핫 스왑 가능한 하드 드라이브 캐리어에서 3.5인치 하드 드라이브 어댑터 분리

전제조건

1. 안전 지침 섹션에 나열된 안전 지침을 따릅니다.
2. 십자 드라이버(#2)를 준비합니다.
3. 시스템에서 3.5인치 핫 스왑 가능한 하드 드라이브 캐리어를 분리합니다.

단계

1. 3.5인치 핫 스왑 가능한 하드 드라이브 캐리어의 레일에서 나사를 분리합니다.
2. 3.5인치 하드 드라이브 어댑터를 3.5인치 핫 스왑 가능한 하드 드라이브 캐리어에서 들어 올려 꺼냅니다.

다음 단계

3.5인치 하드 드라이브 어댑터에서 2.5인치 핫 스왑 가능한 하드 드라이브를 분리합니다.

관련 참조

[안전 지침](#) 페이지 52

관련 태스크

[핫 스왑 가능한 하드 드라이브 캐리어 분리](#) 페이지 67

3.5인치 핫 스왑 가능한 하드 드라이브 캐리어에 3.5인치 하드 드라이브 어댑터 설치

전제조건

△ 주의: 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 안전 지침 섹션에 나열된 안전 지침을 따릅니다.
2. 십자 드라이버(#2)를 준비합니다.
3. 2.5인치 핫 스왑 하드 드라이브를 3.5인치 하드 드라이브 어댑터에 설치합니다.

단계

1. 하드 드라이브의 커넥터 끝이 3.5인치 핫 스왑 하드 드라이브 캐리어의 후면을 향하게 한 상태에서 3.5인치 하드 드라이브 어댑터를 3.5인치 핫 스왑 하드 드라이브 캐리어에 설치합니다.
2. 3.5인치 하드 드라이브 어댑터와 3.5인치 하드 드라이브의 나사 구멍을 3.5인치 핫 스왑 하드 드라이브 캐리어의 구멍에 맞춥니다.
3. 3.5인치 하드 드라이브 어댑터를 3.5인치 핫 스왑 하드 드라이브 캐리어에 고정하는 나사를 설치합니다.

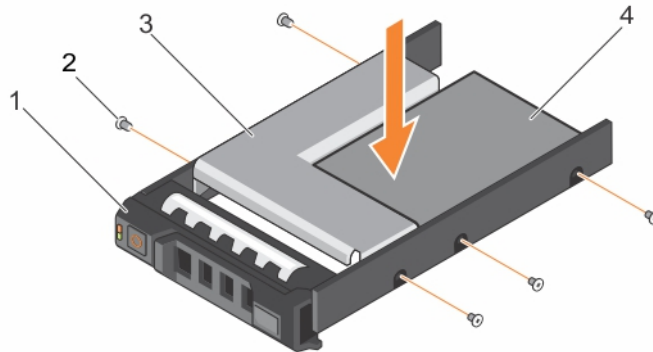


그림 26. 핫 스왑 가능한 하드 드라이브 캐리어에 3.5인치 하드 드라이브 어댑터 설치

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. 3.5인치 핫 스왑 하드 드라이브 캐리어 | 2. 나사(5개) |
| 3. 하드 드라이브 어댑터 | 4. 2.5인치 하드 드라이브 |

다음 단계

시스템에 3.5인치 핫 스왑 하드 드라이브 캐리어를 설치합니다.

관련 참조

[안전 지침](#) 페이지 52

관련 태스크

[3.5인치 하드 드라이브 어댑터에 2.5인치 하드 드라이브 설치](#) 페이지 71

[핫 스왑 가능 하드 드라이브 캐리어 설치](#) 페이지 68

하드 드라이브 캐리어에서 핫 스왑 가능한 하드 드라이브 분리

전제조건

△ 주의: 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

① 노트: 핫 스왑 가능한 하드 드라이브는 하드 드라이브 슬롯에 맞게 제작된 핫 스왑 가능한 하드 드라이브 캐리어에 담겨 제공됩니다.

1. 십자 드라이버(# 2)를 준비합니다.
2. 시스템에서 하드 드라이브 캐리어를 분리합니다.

단계

1. 하드 드라이브 캐리어의 슬라이드 레일에서 나사를 분리합니다.
2. 하드 드라이브 캐리어에서 하드 드라이브를 들어냅니다.

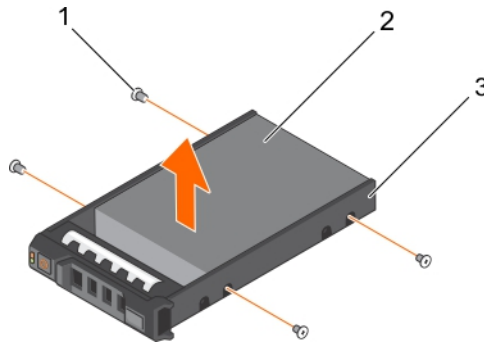


그림 27. 하드 드라이브 캐리어에서 핫 스왑 가능한 하드 드라이브 분리

- a. 나사(4개)
- b. 하드 드라이브
- c. 하드 드라이브 캐리어

다음 단계

1. 핫 스왑 가능 하드 드라이브를 하드 드라이브 캐리어에 설치합니다.
2. 핫 스왑 가능한 하드 드라이브 캐리어를 시스템에 설치합니다.

관련 태스크

[하드 드라이브 캐리어에 핫 스왑 가능한 하드 드라이브 설치 페이지 74](#)

하드 드라이브 캐리어에 핫 스왑 가능한 하드 드라이브 설치

전제조건

△ 주의: 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

십자 드라이버(# 2)를 준비합니다.

단계

1. 하드 드라이브의 커넥터 끝이 하드 드라이브 캐리어의 후면을 향한 상태로 하드 드라이브 어댑터를 하드 드라이브 캐리어에 밀어 넣습니다.
2. 하드 드라이브 캐리어의 나사 구멍을 하드 드라이브의 나사 구멍에 맞춥니다.
올바르게 맞춰지면 하드 드라이브 후면이 하드 드라이브 캐리어 후면과 접하게 됩니다.

3. 하드 드라이브를 하드 드라이브 캐리어에 고정시키는 나사를 끼웁니다.

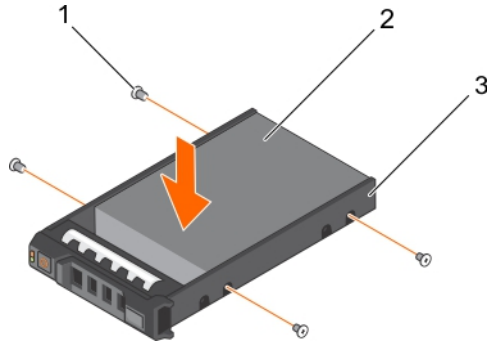


그림 28. 하드 드라이브 캐리어에 하드 드라이브 설치

- a. 나사(4개)
- b. 하드 드라이브
- c. 하드 드라이브 캐리어

관련 태스크

하드 드라이브 캐리어에서 핫 스왑 가능한 하드 드라이브 분리 페이지 74

(옵션 사항) 2.5인치 내부 하드 드라이브 캐리어 분리

전제조건

- 1. 안전 지침 섹션에 나열된 안전 지침을 따릅니다.
- 2. 시스템 내부에서 작업하기 전에 섹션의 절차를 따릅니다.
- 3. 확장 카드에 연결된 케이블이 있으면 분리합니다.
- 4. PCIe 확장 카드 라이저가 설치되어 있는 경우 분리합니다.
- 5. 냉각 덮개를 분리합니다.
(i) 노트: 해당하는 경우, 냉각 덮개의 확장 카드 래치를 닫아 전체 길이 카드를 분리합니다.
- 6. 내부 하드 드라이브에서 전원 및 데이터 케이블을 분리합니다.

단계

- 1. 핸들 잠금 장치를 해제 위치로 들어 올립니다.
- 2. 2.5인치 내부 하드 드라이브 캐리어를 들어 올려 새시에서 분리합니다.

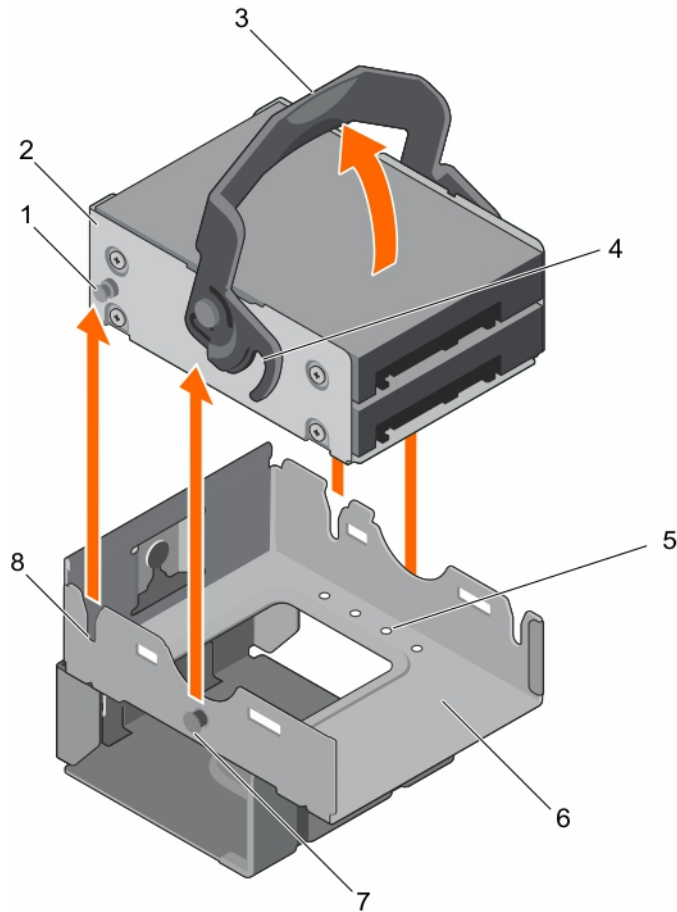


그림 29 . 2.5인치 내부 하드 드라이브 캐리어 분리

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. 내부 하드 드라이브 캐리어 가이드 | 2. 내부 하드 드라이브 캐리어 |
| 3. 핸들 잠금 장치 | 4. 잠금 장치 가이드 |
| 5. 하드 드라이브 고정 나사(8개) | 6. 내부 하드 드라이브 케이스 |
| 7. 잠금 장치 가이드 핀 | 8. 가이드 슬롯 |

다음 단계

1. 2.5인치 내부 하드 드라이브 캐리어를 설치합니다.
2. 전원 및 데이터 케이블을 내부 하드 드라이브에 다시 연결합니다.
3. PCIe 확장 카드 라이저를 분리한 경우, 설치합니다.
4. 케이블을 확장 카드에서 분리한 경우 다시 연결합니다.
5. 냉각 덮개를 재설치합니다.
6. 해당하는 경우, 냉각 덮개의 확장 카드 래치를 열어 전체 길이 확장 카드를 보호합니다.
7. 시스템 내부 작업을 마친 후에 섹션의 절차를 따릅니다.

관련 참조

[안전 지침](#) 페이지 52

관련 태스크

[시스템 내부 작업을 시작하기 전에](#) 페이지 52

[냉각 덮개 분리](#) 페이지 58

[내부 PERC 라이저 카드 분리](#) 페이지 93

[냉각 덮개 장착](#) 페이지 59

[\(옵션 사항\) 2.5인치 내부 하드 드라이브 캐리어 설치](#) 페이지 77

[시스템 내부 작업을 마친 후에](#) 페이지 53

(옵션 사항) 2.5인치 내부 하드 드라이브 캐리어 설치

전제조건

1. 안전 지침 섹션에 나열된 안전 지침을 따릅니다.
2. 시스템 내부에서 작업하기 전에 섹션의 절차를 따릅니다.
3. 해당하는 경우 전원 또는 데이터 케이블을 확장 카드에서 분리합니다.
4. 해당하는 경우, PCIe 확장 카드 라이저를 분리합니다.
① | 노트: 해당하는 경우, 냉각 덮개의 확장 카드 래치를 닫아 전체 길이 카드를 분리합니다.
5. 냉각 덮개를 분리합니다.

단계

1. 내부 하드 드라이브 캐리어와 가이드 핀을 내부 하드 드라이브 케이스의 슬롯에 맞춥니다.
2. 하드 드라이브 케이스에 내부 하드 드라이브 캐리어를 삽입하고 핸들 잠금 장치를 잠금 위치로 누릅니다.

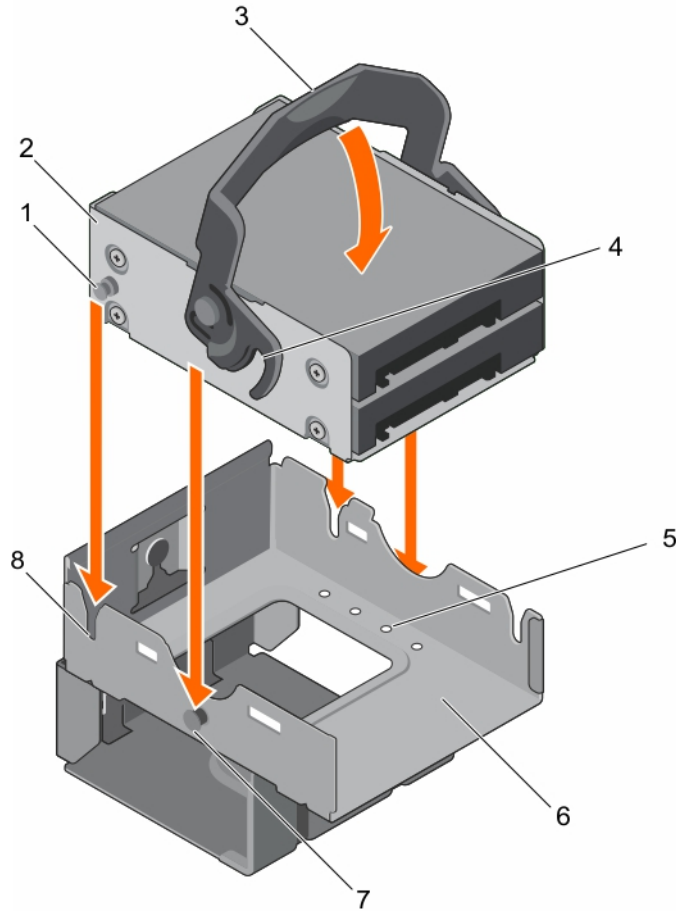


그림 30. (옵션 사항) 2.5인치 내부 하드 드라이브 캐리어 설치

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. 내부 하드 드라이브 캐리어 가이드 | 2. 내부 하드 드라이브 캐리어 |
| 3. 핸들 잠금 장치 | 4. 잠금 장치 가이드 |
| 5. 하드 드라이브 고정 나사(8개) | 6. 내부 하드 드라이브 케이스 |
| 7. 잠금 장치 가이드 핀 | 8. 가이드 슬롯 |

다음 단계

1. 전원 및 데이터 케이블을 내부 하드 드라이브에 다시 연결합니다.
2. PCIe 확장 카드 라이저를 분리한 경우, 재설치합니다.
3. 케이블을 확장 카드에서 분리한 경우 다시 연결합니다.

4. 냉각 덮개를 재설치합니다.
5. 해당하는 경우, 냉각 덮개의 확장 카드 래치를 열어 전체 길이 확장 카드를 보호합니다.
6. 시스템 내부 작업을 마친 후에 섹션의 절차를 따릅니다.

관련 참조

안전 지침 페이지 52

관련 태스크

시스템 내부 작업을 시작하기 전에 페이지 52

냉각 덮개 분리 페이지 58

(옵션 사항) 2.5인치 내부 하드 드라이브 캐리어 분리 페이지 75

내부 PERC 라이저 카드 분리 페이지 93

내부 PERC 라이저 설치 페이지 94

냉각 덮개 장착 페이지 59

시스템 내부 작업을 마친 후에 페이지 53

내부 하드 드라이브 캐리어에서 (선택 사양) 2.5인치 내부 하드 드라이브 분리

전제조건

주의: 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 안전 지침 섹션에 나열된 안전 지침을 따릅니다.
2. 시스템 내부에서 작업하기 전에 섹션의 절차를 따릅니다.
3. 십자 드라이버(# 2)를 준비합니다.
4. 하드 드라이브에서 전원 및 데이터 케이블을 분리합니다.
5. 내부 하드 드라이브 캐리어를 분리합니다.

단계

1. 하드 드라이브를 내부 하드 드라이브 캐리어에 고정하는 나사를 분리합니다.
2. 내부 하드 드라이브 캐리어에서 하드 드라이브를 들어냅니다.

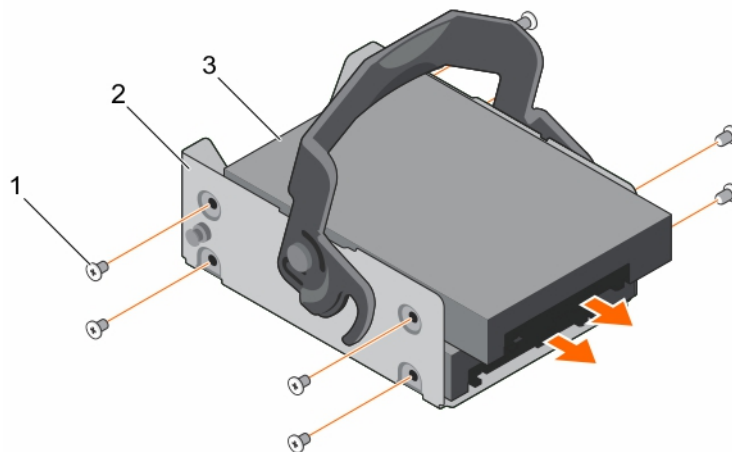


그림 31. 내부 하드 드라이브 캐리어에서 (선택 사양) 2.5인치 내부 하드 드라이브 분리

- a. 나사(8개)
- b. 내부 하드 드라이브 캐리어
- c. 하드 드라이브

다음 단계

시스템 내부 작업을 마친 후에 섹션의 절차를 따릅니다.

관련 참조

안전 지침 페이지 52

관련 태스크

시스템 내부 작업을 시작하기 전에 페이지 52

내부 하드 드라이브 캐리어에 (선택 사양) 2.5인치 내부 하드 드라이브 설치 페이지 79

시스템 내부 작업을 마친 후에 페이지 53

내부 하드 드라이브 캐리어에 (선택 사양) 2.5인치 내부 하드 드라이브 설치

전제조건

△ 주의: 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 안전 지침 섹션에 나열된 안전 지침을 따릅니다.
2. 시스템 내부에서 작업하기 전에 섹션의 절차를 따릅니다.
3. 십자 드라이버(# 2)를 준비합니다.
4. 내부 하드 드라이브 캐리어를 분리합니다.

단계

1. 하드 드라이브를 내부 하드 드라이브 캐리어로 밀어 넣습니다.
2. 하드 드라이브를 내부 하드 드라이브 캐리어에 고정시킵니다.

i 노트: 나사는 2.5인치 내부 하드 드라이브 케이스에 있습니다.

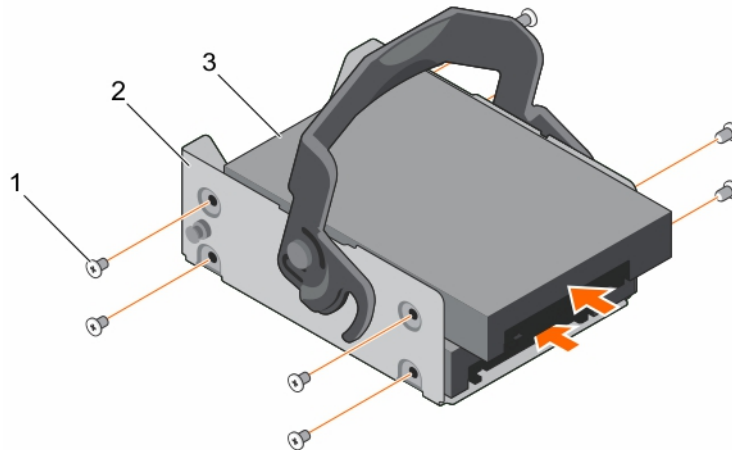


그림 32. 내부 하드 드라이브 캐리어에 (선택 사양) 2.5인치 내부 하드 드라이브 설치

- a. 나사(8개)
- b. 내부 하드 드라이브 캐리어
- c. 하드 드라이브

다음 단계

1. 데이터 케이블 및 전원 케이블을 하드 드라이브에 연결합니다.
2. 내부 하드 드라이브 캐리어를 설치합니다.
3. 시스템 내부 작업을 마친 후에 섹션의 절차를 따릅니다.

관련 참조

안전 지침 페이지 52

관련 태스크

시스템 내부 작업을 시작하기 전에 페이지 52

내부 하드 드라이브 캐리어에서 (선택 사양) 2.5인치 내부 하드 드라이브 분리 페이지 78

시스템 내부 작업을 마친 후에 페이지 53

(선택 사양) 2.5인치 내부 하드 드라이브 케이스 분리

전제조건

1. 안전 지침 섹션에 나열된 안전 지침을 따릅니다.
2. 시스템 내부에서 작업하기 전에 섹션의 절차를 따릅니다.
3. 십자 드라이버(#2)를 준비합니다.
4. 확장 카드에 연결된 케이블이 있으면 분리합니다.
5. 해당하는 경우, PCIe 확장 카드 라이저를 분리합니다.
 - ① **노트:** 해당하는 경우, 냉각 덮개의 확장 카드 래치를 닫아 전체 길이 카드를 분리합니다.
6. 냉각 덮개를 분리합니다.
7. 하드 드라이브에서 전원 및 데이터 케이블을 분리합니다.
8. 내부 하드 드라이브 캐리어를 분리합니다.
9. 전원 인터포저 보드에서 FAN1 케이블을 분리합니다.
 - ① **노트:** FAN1 케이블은 내부 하드 드라이브 케이스 뒤에 배선되어 있습니다.

단계

1. 내부 하드 드라이브 케이스를 새시에 고정하는 나사를 분리합니다.
2. 하드 드라이브 캐리어를 들어 올려 새시에서 분리합니다.

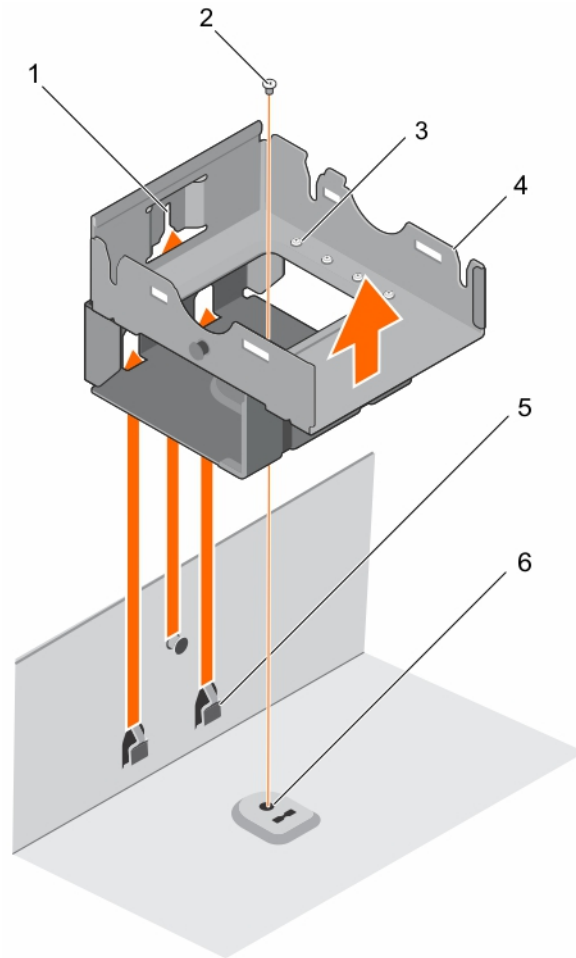


그림 33. 2.5인치 내부 하드 드라이브 케이스 분리

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. 내부 하드 드라이브 케이스 가이드 | 2. 나사 |
| 3. 하드 드라이브 고정 나사(8개) | 4. 내부 하드 드라이브 케이스 |
| 5. 내부 하드 드라이브 케이스 가이드 슬롯 | 6. 쉐시의 나사 구멍 |

다음 단계

1. 내부 하드 드라이브 캐리어를 설치합니다.
2. 전원 인터포저 보드에 FAN1 케이블을 다시 연결합니다.
3. PCIe 확장 카드 라이저를 설치한 경우, 다시 설치합니다.
4. 케이블을 확장 카드에서 분리한 경우 다시 연결합니다.
5. 냉각 덮개를 재설치합니다.
6. 해당하는 경우, 냉각 덮개의 확장 카드 래치를 열어 전체 길이 확장 카드를 보호합니다.
7. 시스템 내부 작업을 마친 후에 섹션의 절차를 따릅니다.

관련 참조

[안전 지침](#) 페이지 52

관련 태스크

[시스템 내부 작업을 시작하기 전에](#) 페이지 52

[듀얼 라이저 모듈\(선택 사양\) 분리](#) 페이지 91

[내부 PERC 라이저 카드 분리](#) 페이지 93

[냉각 덮개 분리](#) 페이지 58

[\(옵션 사양\) 2.5인치 내부 하드 드라이브 캐리어 분리](#) 페이지 75

[\(선택 사양\) 2.5인치 내부 하드 드라이브 케이스 설치](#) 페이지 82

(옵션 사항) 2.5인치 내부 하드 드라이브 캐리어 설치 페이지 77

냉각 덮개 장착 페이지 59

내부 PERC 라이저 설치 페이지 94

듀얼 라이저 모듈(선택 사양) 설치 페이지 92

시스템 내부 작업을 마친 후에 페이지 53

(선택 사양) 2.5인치 내부 하드 드라이브 케이스 설치

전제조건

1. 안전 지침 섹션에 나열된 안전 지침을 따릅니다.
2. 시스템 내부에서 작업하기 전에 섹션의 절차를 따릅니다.
3. 십자 드라이버(# 2)를 준비합니다.
4. 확장 카드에 연결된 케이블이 있으면 분리합니다.
5. 해당하는 경우, PCIe 확장 카드 라이저를 분리합니다.
i **노트:** 해당하는 경우, 냉각 덮개의 확장 카드 래치를 닫아 전체 길이 카드를 분리합니다.
6. 냉각 덮개를 분리합니다.
7. 하드 드라이브에서 전원 및 데이터 케이블을 분리합니다.
8. 전원 인터포저 보드에서 FAN1 케이블을 분리합니다.
i **노트:** FAN1 케이블은 내부 하드 드라이브 케이스 뒤에 배선되어 있습니다.

단계

1. 내부 하드 드라이브 케이스 가이드를 새시의 가이드 슬롯에 맞춥니다.
2. 내부 하드 드라이브 케이스를 뒤집어서 새시에 삽입합니다.
3. 내부 하드 드라이브 케이스를 새시에 고정하는 나사를 설치합니다.

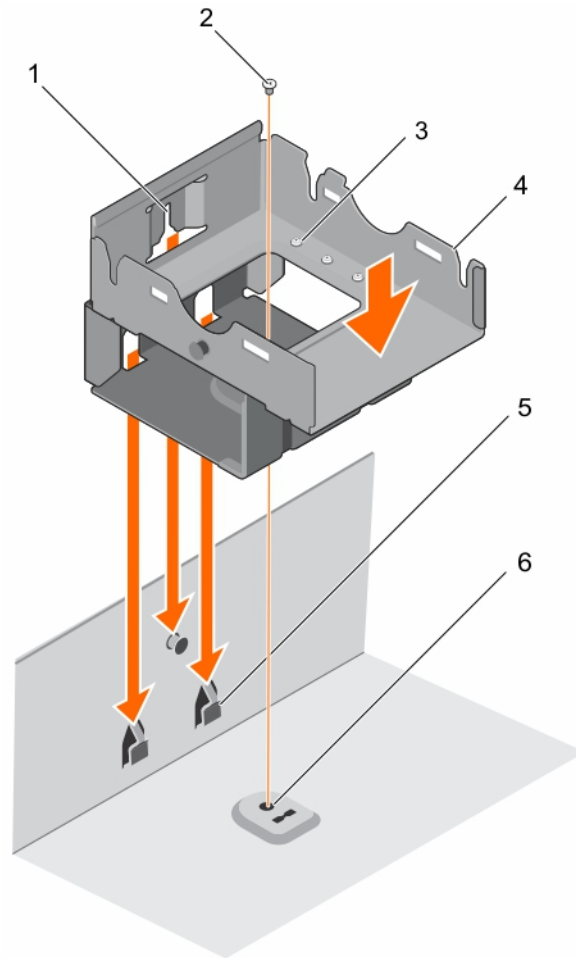


그림 34. (선택 사양) 2.5인치 내부 하드 드라이브 케이스 설치

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. 내부 하드 드라이브 케이스 가이드 | 2. 나사 |
| 3. 하드 드라이브 고정 나사(8개) | 4. 내부 하드 드라이브 케이스 |
| 5. 내부 하드 드라이브 케이스 가이드 슬롯 | 6. 쉼터의 나사 구멍 |

다음 단계

1. 내부 하드 드라이브 캐리어를 설치합니다.
2. 전원 인터포저 보드에 FAN1 케이블을 다시 연결합니다.
3. PCIe 확장 카드 라이저를 분리한 경우, 재설치합니다.
4. 케이블을 확장 카드에서 분리한 경우 다시 연결합니다.
5. 냉각 덮개를 재설치합니다.
6. 해당하는 경우, 냉각 덮개의 확장 카드 래치를 열어 전체 길이 확장 카드를 보호합니다.
7. 시스템 내부 작업을 마친 후에 섹션의 절차를 따릅니다.

관련 참조

[안전 지침](#) 페이지 52

관련 태스크

[시스템 내부 작업을 시작하기 전에](#) 페이지 52

[듀얼 라이저 모듈\(선택 사양\) 분리](#) 페이지 91

[내부 PERC 라이저 카드 분리](#) 페이지 93

[냉각 덮개 분리](#) 페이지 58

[\(옵션 사양\) 2.5인치 내부 하드 드라이브 캐리어 분리](#) 페이지 75

[\(옵션 사양\) 2.5인치 내부 하드 드라이브 캐리어 설치](#) 페이지 77

- 냉각 덮개 장착 페이지 59
- 내부 PERC 라이저 설치 페이지 94
- 듀얼 라이저 모듈(선택 사양) 설치 페이지 92
- 시스템 내부 작업을 마친 후에 페이지 53

냉각 팬

시스템은 6개의 냉각 팬을 지원합니다. 단일 프로세서 구성에서는 6번째 냉각 팬 슬롯(FAN6)에 팬 보호물이 사전 설치되어 있습니다. FAN6은 듀얼 프로세서 구성에 필요합니다.

- ❗ 노트:** 팬의 핫 스왑 분리 또는 설치는 지원되지 않습니다.
- ❗ 노트:** 나열된 각 팬은 시스템의 관리 소프트웨어에서 해당 팬 번호를 참조합니다. 특정 팬에 문제가 있으면 냉각 팬 조립품에 있는 팬 번호를 통해 적절한 팬을 간단히 식별하고 교체할 수 있습니다.

다음 표에는 시스템의 프로세서 구성에 따라 달라지는 팬 구성이 나열되어 있습니다.

표 31. 팬 구성 테이블

Processor Type	CPU 1	CPU 2	PSU 유형	FAN1	FAN2	FAN3	FAN4	FAN5	FAN6
55 W-140 W	Y	N	중복	Y	Y	Y	Y	Y	N
	Y	Y	중복	Y	Y	Y	Y	Y	Y

냉각 팬 분리

전제조건

- ❗ 노트:** 시스템이 켜져 있는 상태에서 시스템 덮개를 열거나 분리하면 감전의 위험에 노출될 수 있습니다. 냉각 팬을 분리하거나 설치하는 중에는 각별한 주의가 요구됩니다.
- ⚠ 주의:** 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.
- ❗ 노트:** 각 개별 팬 모듈의 분리 절차는 동일합니다.
 - 안전 지침 섹션에 나열된 안전 지침을 따릅니다.
 - 시스템 내부에서 작업하기 전에 섹션의 절차를 따릅니다.
 - 해당되는 경우에는 확장 카드 라이저를 분리합니다.
 - ❗ 노트:** 해당하는 경우, 냉각 덮개의 확장 카드 래치를 단아 전체 길이 카드를 분리합니다.
 - 냉각 덮개를 분리합니다.

단계

- 커넥터 끝부분에 달린 시스템 보드의 분리 탭을 누르고 팬 케이블 커넥터를 시스템 보드에서 들어 올려 분리합니다.
- 팬 브래킷의 케이블 홀더에서 케이블을 빼냅니다.
- 냉각 팬의 분리 탭을 누르고 팬을 새시에 들어냅니다.

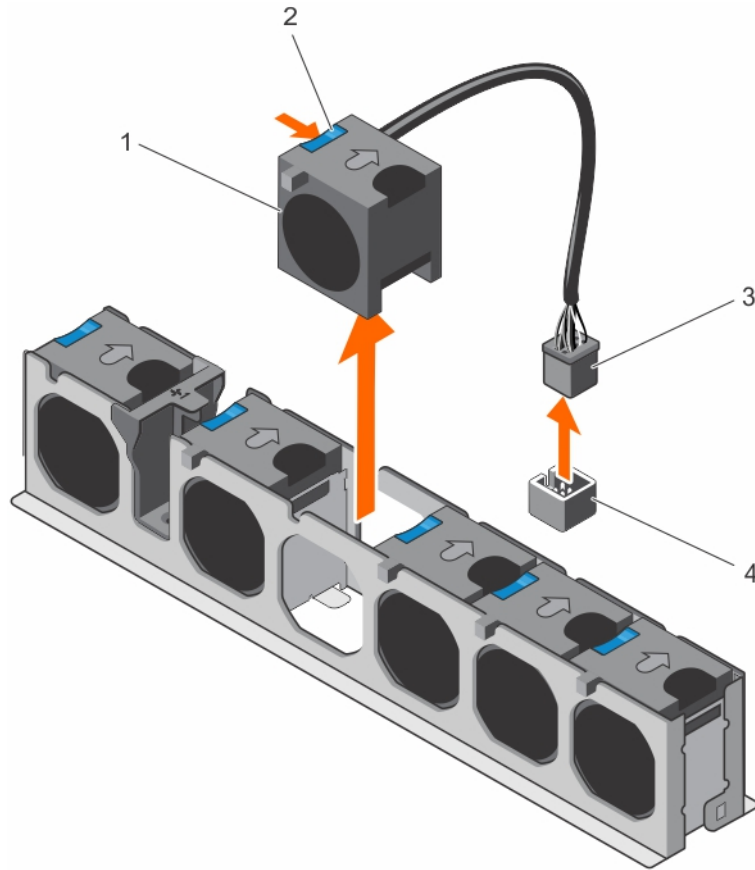


그림 35 . 냉각 팬 분리

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1. 냉각 팬(6개) | 2. 냉각 팬 분리 탭 |
| 3. 냉각 팬 케이블 커넥터 | 4. 시스템 보드의 냉각 팬 커넥터 |

다음 단계

1. 해당하는 경우, PCIe 확장 카드 라이저를 설치합니다.
2. 냉각 덮개를 재설치합니다.
3. 시스템 내부 작업을 마친 후에 섹션의 절차를 따릅니다.

관련 참조

[안전 지침](#) 페이지 52

관련 태스크

- [시스템 내부 작업을 시작하기 전에](#) 페이지 52
- [듀얼 라이저 모듈\(선택 사양\) 분리](#) 페이지 91
- [내부 PERC 라이저 카드 분리](#) 페이지 93
- [냉각 덮개 분리](#) 페이지 58
- [냉각 팬 설치](#) 페이지 86
- [냉각 덮개 장착](#) 페이지 59
- [내부 PERC 라이저 설치](#) 페이지 94
- [듀얼 라이저 모듈\(선택 사양\) 설치](#) 페이지 92
- [시스템 내부 작업을 마친 후에](#) 페이지 53

냉각 팬 설치

전제조건

△ 주의: 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 안전 지침 섹션에 나열된 안전 지침을 따릅니다.
2. 시스템 내부에서 작업하기 전에 섹션의 절차를 따릅니다.

단계

1. 시스템 보드 커넥터와 전원 접속기 보드를 향해 있는 팬의 케이블 끝부분에 팬을 맞춥니다.
2. 딸깍 소리가 나며 제자리에 걸릴 때까지 팬을 팬 브래킷 안으로 내려놓습니다.
3. 팬 전원 케이블을 시스템 보드 또는 전원 접속기 보드의 해당 전원 커넥터에 연결합니다.
4. 팬 브래킷의 케이블 홀더를 통해 케이블을 배선합니다.

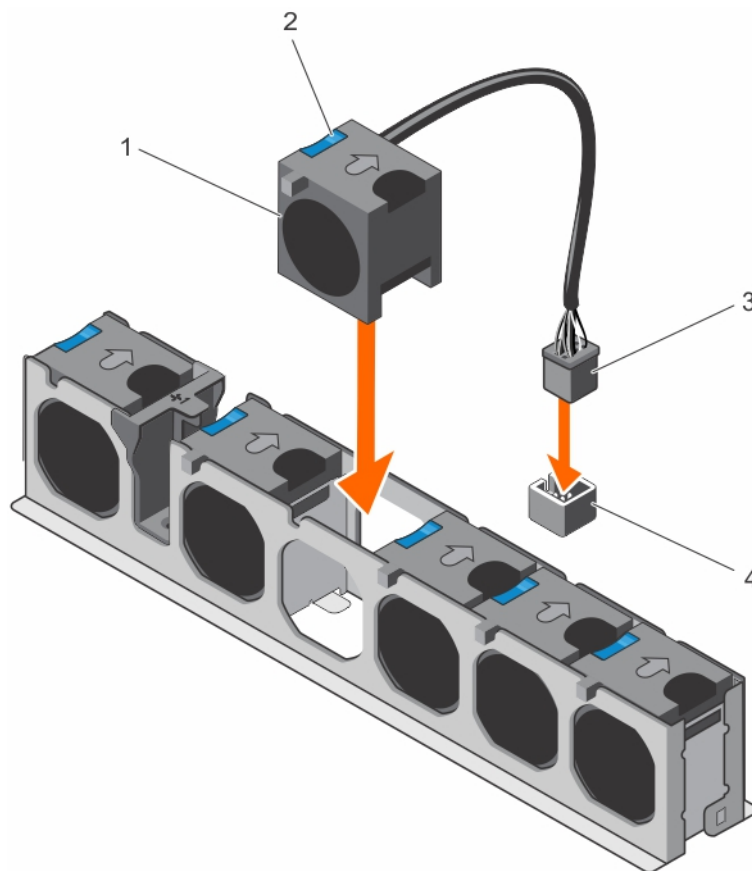


그림 36. 냉각 팬 설치

1. 냉각 팬(6개)
2. 냉각 팬 분리 탭
3. 냉각 팬 케이블 커넥터
4. 시스템 보드의 냉각 팬 커넥터

① 노트: 전원 접속기 보드에 FAN1을 연결하고 내부 하드 드라이브 케이징 뒤의 케이블을 배선합니다.

다음 단계

시스템 내부 작업을 마친 후에 섹션의 절차를 따릅니다.

관련 참조

안전 지침 페이지 52

관련 태스크

시스템 내부 작업을 시작하기 전에 페이지 52

듀얼 라이저 모듈(선택 사양) 분리 페이지 91

내부 PERC 라이저 카드 분리 페이지 93

냉각 덮개 분리 페이지 58

냉각 덮개 장착 페이지 59

내부 PERC 라이저 설치 페이지 94

듀얼 라이저 모듈(선택 사양) 설치 페이지 92

시스템 내부 작업을 마친 후에 페이지 53

확장 카드 및 확장 카드 라이저(선택 사양)

이 노트: 누락되거나 지원되지 않는 확장 카드 라이저가 SEL 이벤트를 기록합니다. 이로 인해 시스템 전원이 켜지지 않는 것은 아니지만 BIOS POST 메시지 또는 F1/F2 일시 중지가 표시되지 않습니다.

확장 카드 설치 지침

이 시스템은 PCI Express Generation 2 및 Generation 3 확장 카드를 지원합니다.

다음 표를 냉각 및 기계적 설치가 올바르게 수행되도록 확장 카드를 설치하는 지침으로 사용하십시오. 표시된 슬롯 우선 순위를 참고하여 표시된 우선 순위가 가장 높은 확장 카드를 먼저 설치해야 합니다.

표 32. 확장 카드 슬롯은 시스템 보드에만 사용할 수 있습니다.

위치	PCIe 슬롯	프로세서 연결	높이	길이	링크 폭	슬롯 폭
시스템 보드	1	프로세서 1	로우 프로파일	절반 길이	x16	x16
시스템 보드	2	프로세서 1	로우 프로파일	절반 길이	x16	x16
시스템 보드	3	플랫폼 컨트롤러 허브 (프로세서 1에 매핑됨)	로우 프로파일	절반 길이	x4	x8

표 33. 선택 사양인 듀얼 라이저 모듈과 내부 PERC 라이저와 함께 사용할 수 있는 확장 카드 슬롯

위치	PCIe 슬롯	프로세서 연결	높이	길이	링크 폭	슬롯 폭
듀얼 라이저 모듈	1	프로세서 1	전체 높이	전체 길이	x16	x16
듀얼 라이저 모듈	2	프로세서 1	로우 프로파일	절반 길이	x8	x8
듀얼 라이저 모듈	3	프로세서 1	로우 프로파일	절반 길이	x8	x8
듀얼 라이저 모듈	4	프로세서 1	로우 프로파일	절반 길이	x8	x8
내부 라이저	5	프로세서 2	로우 프로파일	절반 길이	x8	x8

이 노트: 선택 사양인 듀얼 라이저 모듈은 시스템 보드의 PCIe 슬롯 1과 2에 설치되어 있습니다.

이 노트: 시스템이 시스템 보드의 PCIe 슬롯 1과 2에 선택 사양인 듀얼 라이저 모듈과 함께 설치된 경우 시스템 보드의 PCIe 슬롯 3에 확장 카드를 설치할 수 없습니다.

이 **노트:** 듀얼 라이저 모듈의 PCIe 슬롯 1에 x16 카드가 설치되어 있으면 확장 카드의 PCIe 슬롯 2가 작동하지 않습니다. 확장 카드 라이저는 듀얼 라이저 모듈의 PCIe 슬롯 1에서 4개의 x8 PCIe 카드 또는 1개의 x16 PCIe 카드 및 슬롯 3, 4에서 2개의 x8 PCIe 카드와 사용 가능합니다.

이 **노트:** 슬롯 1, 2 및 내장형 PCIe 슬롯에서만 Generation 3 PCIe 확장 카드가 지원됩니다.

이 **노트:** 확장 카드는 핫 스왑 가능하지 않습니다.

표 34. 시스템 보드 전용 확장 카드 설치 우선 순위

카드 우선 순위	범주	슬롯 우선 순위	최대 허용 개수
1	PowerEdge Raid Controller(PERC)(로우 프로파일)	2	1
2	10Gb NIC	1,2	2
3	1Gb NIC(Intel 쿼드 포트)	1, 2, 3	3
	1Gb NIC(Intel 듀얼 포트)	1, 2, 3	3
4	NIC/HCA(단일 포트)	1,2	2
	NIC/HCA(이중 포트)		

표 35. 선택 사양인 듀얼 라이저 모듈과 내부 PERC 라이저의 확장 카드 설치 우선 순위

카드 우선 순위	범주	슬롯 우선 순위	최대 허용 개수
1	PowerEdge Raid Controller(PERC)(로우 프로파일)	내부 PCIe 슬롯	1
2	10Gb NIC(로우 프로파일)	2, 3, 4	3
	10Gb NIC(전체 높이)	1	1
3	1Gb NIC(로우 프로파일)	2, 3, 4	3
	1Gb NIC(전체 높이)	1	1
4	NIC/HCA(단일 포트)	1,2	2
	NIC/HCA(이중 포트)		

시스템 보드의 확장 카드 분리

전제조건

△ 주의: 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 안전 지침 섹션에 나열된 안전 지침을 따릅니다.
2. 시스템 내부에서 작업하기 전에 섹션의 절차를 따릅니다.

단계

1. 확장 카드에 연결된 케이블이 있으면 분리합니다.
2. 확장 카드의 고정 래치 잠금 장치를 당겨 래치를 들어 올려 엽니다.
3. 확장 카드의 모서리를 잡고 위로 당겨서 확장 카드 커넥터에서 분리한 후 시스템에서 분리합니다.
4. 확장 카드를 교체할 경우 필터 브래킷을 설치해 사용하려면 다음 단계를 수행하십시오.
 - a. 확장 카드 슬롯의 탭을 필터 브래킷의 슬롯에 맞춥니다.
 - b. 필터 브래킷이 제자리에 고정될 때까지 확장 카드 래치를 누릅니다.

이 **노트:** 시스템의 FCC 인증을 유지하려면 필터 브래킷을 빈 확장 카드 슬롯에 설치해야 합니다. 브래킷은 또한 시스템 안으로 먼지 및 이물질이 들어오는 것을 막고 시스템 내부의 적절한 냉각 및 공기 흐름을 도와줍니다.

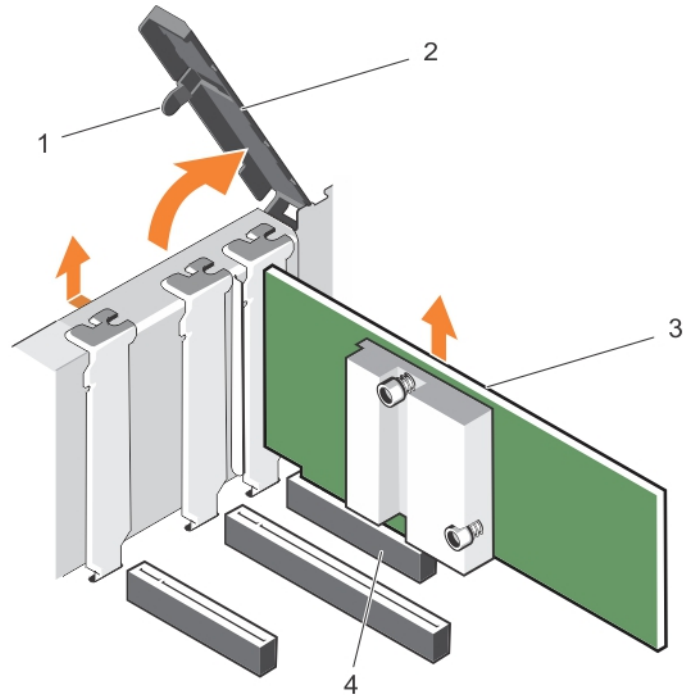


그림 37. 시스템 보드의 확장 카드 분리

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. 확장 카드 고정 래치 잠금 장치 | 2. 확장 카드 고정 래치 |
| 3. 확장 카드 | 4. 확장 카드 커넥터 |

다음 단계

1. 케이블을 확장 카드에서 분리한 경우 다시 연결합니다.
2. 시스템 내부 작업을 마친 후에 섹션의 절차를 따릅니다.

관련 참조

[안전 지침](#) 페이지 52

관련 태스크

[시스템 내부 작업을 시작하기 전에](#) 페이지 52

[시스템 보드의 확장 카드 설치](#) 페이지 89

[시스템 내부 작업을 마친 후에](#) 페이지 53

시스템 보드의 확장 카드 설치

전제조건

△ 주의: 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 안전 지침 섹션에 나열된 안전 지침을 따릅니다.
2. 시스템 내부 작업을 마친 후에 섹션의 절차를 따릅니다.

단계

1. 확장 카드의 포장을 풀고 설치를 준비합니다.
지침을 보려면 카드와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

2. 확장 카드 래치를 엽니다.
 3. 새 카드를 설치할 경우 필러 브래킷을 분리합니다.
- ① 노트:** 나중에 사용할 수 있도록 필러 브래킷을 보관합니다. 시스템의 FCC 인증을 유지하려면 필러 브래킷을 빈 확장 카드 슬롯에 설치해야 합니다. 브래킷은 또한 시스템 안으로 먼지 및 이물질이 들어오는 것을 막고 시스템 내부의 적절한 냉각 및 공기 흐름을 도와줍니다.
4. 카드의 모서리를 잡고 카드 에지 커넥터가 확장 카드 커넥터에 맞춰지도록 카드를 배치합니다.
 5. 카드가 완전히 장착될 때까지 카드 에지 커넥터를 확장 카드 커넥터에 단단히 삽입합니다.
 6. 래치가 제자리에 끼워질 때까지 래치를 아래로 눌러 확장 카드 고정 래치를 닫습니다.
 7. 필요한 케이블을 확장 카드에 연결합니다.

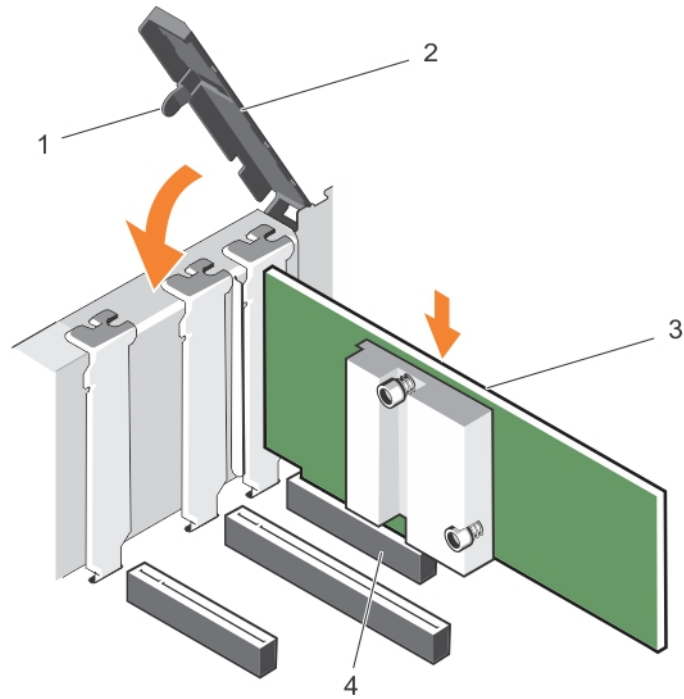


그림 38. 시스템 보드에 확장 카드 설치

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. 확장 카드 고정 래치 잠금 장치 | 2. 확장 카드 고정 래치 |
| 3. 확장 카드 | 4. 확장 카드 커넥터 |

다음 단계

시스템 내부 작업을 마친 후에 섹션의 절차를 따릅니다.

관련 참조

[안전 지침](#) 페이지 52

관련 태스크

[시스템 내부 작업을 시작하기 전에](#) 페이지 52

[시스템 보드의 확장 카드 분리](#) 페이지 88

[시스템 내부 작업을 마친 후에](#) 페이지 53

듀얼 라이저 모듈(선택 사양) 분리

전제조건

△ 주의: 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 안전 지침 섹션에 나열된 안전 지침을 따릅니다.
2. 시스템 내부에서 작업하기 전에 섹션의 절차를 따릅니다.
3. 확장 카드에 연결된 케이블이 있으면 분리합니다.

단계

듀얼 라이저 모듈을 손가락으로 잡고 시스템 보드의 라이저 커넥터에서 듀얼 라이저 모듈을 들어 올립니다.

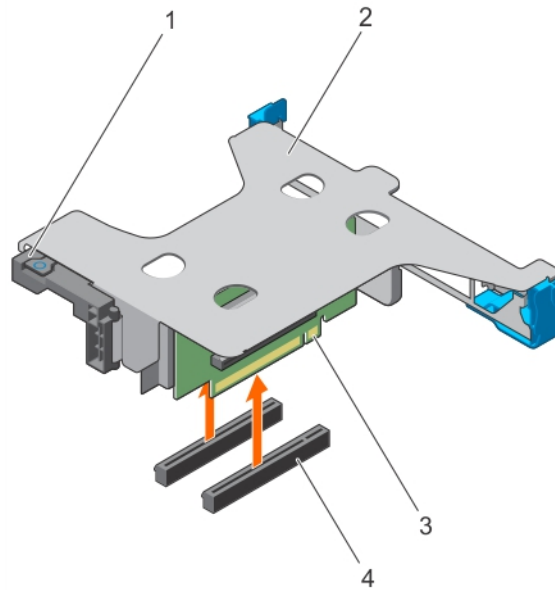


그림 39 . 듀얼 라이저 모듈 분리

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1. 전체 높이 확장 카드 래치 | 2. 듀얼 라이저 모듈 |
| 3. 확장 카드 라이저(2개) | 4. 시스템 보드의 PCIe 커넥터(2개) |

다음 단계

1. 확장 카드를 듀얼 라이저 모듈에서 분리한 경우 다시 설치합니다.
2. 전원 및 데이터 케이블이 해제되어 있는 경우 확장 카드에 연결합니다.
3. 듀얼 라이저 모듈을 설치합니다.
4. 시스템 내부 작업을 마친 후에 섹션의 절차를 따릅니다.

관련 참조

[안전 지침](#) 페이지 52

관련 태스크

- 시스템 내부 작업을 시작하기 전에 [페이지 52](#)
- 듀얼 라이저 모듈에 확장 카드 설치 [페이지 100](#)
- 듀얼 라이저 모듈(선택 사양) 설치 [페이지 92](#)
- 시스템 내부 작업을 마친 후에 [페이지 53](#)

듀얼 라이저 모듈(선택 사양) 설치

전제조건

주의: 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 안전 지침 섹션에 나열된 안전 지침을 따릅니다.
2. 시스템 내부에서 작업하기 전에 섹션의 절차를 따릅니다.
3. 해당하는 경우, 확장 카드를 듀얼 라이저 모듈에 설치합니다.

노트: 확장 카드 래치가 닫힐 수 있도록 확장 카드가 새시를 따라 올바르게 장착되어 있는지 확인합니다.

단계

1. 듀얼 라이저 모듈을 PCIe 슬롯 1과 2 가까이 있는 새시의 가이드 핀에 맞춥니다.
2. 듀얼 라이저 모듈을 새시에 삽입하고 모듈을 눌러 제자리에 고정시킵니다.

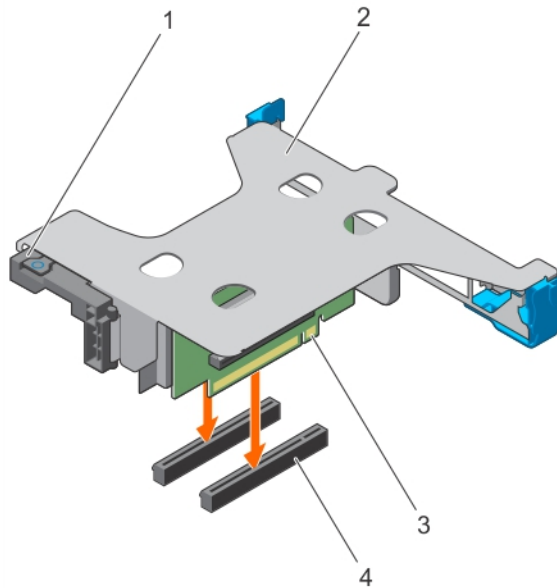


그림 40. 듀얼 라이저 모듈 설치

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1. 전체 높이 확장 카드 래치 | 2. 듀얼 라이저 모듈 |
| 3. 확장 카드 라이저(2개) | 4. 시스템 보드의 PCIe 커넥터(2개) |

다음 단계

1. 해당하는 경우 케이블을 확장 카드에 연결합니다.
2. 시스템 내부 작업을 마친 후에 섹션의 절차를 따릅니다.

관련 참조

[안전 지침](#) 페이지 52

관련 태스크

- [시스템 내부 작업을 시작하기 전에](#) 페이지 52
- [듀얼 라이저 모듈\(선택 사양\) 분리](#) 페이지 91
- [듀얼 라이저 모듈에서 확장 카드 분리](#) 페이지 98
- [시스템 내부 작업을 마친 후에](#) 페이지 53

내부 PERC 라이저 카드 분리

전제조건

1. 안전 지침 섹션에 나열된 안전 지침을 따릅니다.
2. 시스템 내부에서 작업하기 전에 섹션의 절차를 따릅니다.
3. 확장 카드에 연결된 케이블이 있으면 분리합니다.
4. 필요한 경우 듀얼 라이저 모듈을 분리합니다.
5. 냉각 덮개를 분리합니다.

단계

내부 PERC 라이저 모듈의 모서리를 잡고 시스템 바깥쪽으로 들어 올립니다.

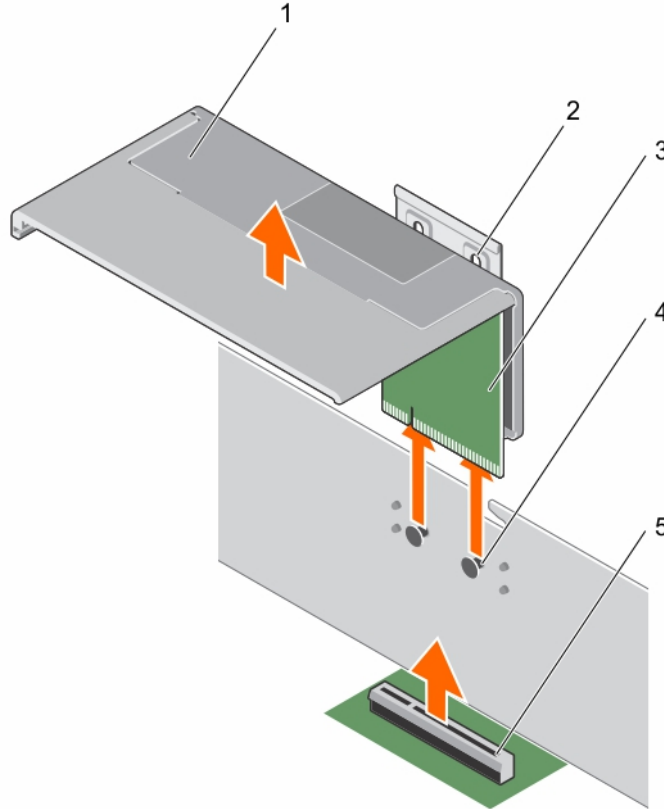


그림 41 . 내부 PERC 라이저 카드 분리

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| 1. 내부 PERC 라이저 모듈 | 2. 내부 PERC 라이저(2)의 가이드 슬롯 |
| 3. 내부 PERC 라이저 | 4. 샤페의 가이드 핀(2개) |
| 5. 시스템 보드의 PCIe 커넥터 | |

다음 단계

1. 냉각 덮개를 설치합니다.
2. 듀얼 라이저 모듈을 분리한 경우, 다시 설치합니다.
3. 분리된 케이블을 모두 다시 연결합니다.
4. 해당하는 경우, 냉각 덮개의 확장 카드 래치를 열어 전체 길이 확장 카드를 보호합니다.
5. 시스템 내부 작업을 마친 후에 섹션의 절차를 따릅니다.

관련 참조

[안전 지침](#) 페이지 52

관련 태스크

- 시스템 내부 작업을 시작하기 전에 페이지 52
- 내부 PERC 라이저에서 확장 카드 분리 페이지 95
- 냉각 덮개 분리 페이지 58
- 내부 PERC 라이저 설치 페이지 94
- 냉각 덮개 장착 페이지 59
- 내부 PERC 라이저에 확장 카드 설치 페이지 97
- 시스템 내부 작업을 마친 후에 페이지 53

내부 PERC 라이저 설치

전제조건

1. 안전 지침 섹션에 나열된 안전 지침을 따릅니다.
2. 시스템 내부에서 작업하기 전에 섹션의 절차를 따릅니다.
3. 확장 카드에 연결된 케이블이 있으면 분리합니다.
4. 해당하는 경우, 전체 길이 확장 카드를 분리합니다.
5. 냉각 덮개를 분리합니다.
6. 해당하는 경우, 라이저에 PERC 확장 카드를 설치합니다.

단계

1. 내부 PERC 라이저의 가이드 슬롯을 쉐시에 있는 가이드 핀에 맞춥니다.
2. 내부 PERC 라이저의 가장자리 커넥터를 시스템 보드의 PCIe 커넥터에 맞춥니다.
3. 라이저 브래킷을 아래로 눌러 쉐시에 고정시킵니다.

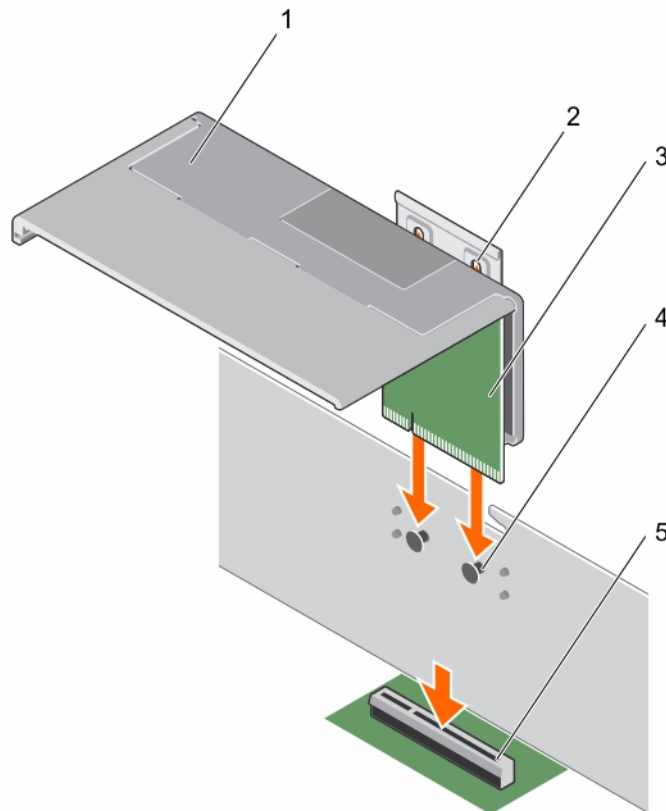


그림 42. 내부 PERC 라이저 설치

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| 1. 내부 PERC 라이저 모듈 | 2. 내부 PERC 라이저(2)의 가이드 슬롯 |
| 3. 내부 PERC 라이저 | 4. 쉐시의 가이드 핀(2개) |

5. 시스템 보드의 PCIe 커넥터

다음 단계

1. 분리된 케이블을 모두 다시 연결합니다.
2. 냉각 덮개를 설치합니다.
3. 전체 길이 확장 카드를 분리한 경우, 재설치합니다.
4. 해당하는 경우, 냉각 덮개의 확장 카드 래치를 열어 전체 길이 확장 카드를 보호합니다.
5. 시스템 내부 작업을 마친 후에 섹션의 절차를 따릅니다.

관련 참조

[안전 지침](#) 페이지 52

관련 태스크

[시스템 내부 작업을 시작하기 전에](#) 페이지 52

[내부 PERC 라이저에서 확장 카드 분리](#) 페이지 95

[냉각 덮개 분리](#) 페이지 58

[내부 PERC 라이저 카드 분리](#) 페이지 93

[냉각 덮개 장착](#) 페이지 59

[내부 PERC 라이저에 확장 카드 설치](#) 페이지 97

[시스템 내부 작업을 마친 후에](#) 페이지 53

내부 PERC 라이저에서 확장 카드 분리

전제조건

△ 주의: 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 안전 지침 섹션에 나열된 안전 지침을 따릅니다.
2. 시스템 내부에서 작업하기 전에 섹션의 절차를 따릅니다.
3. 확장 카드에 연결된 케이블이 있으면 분리합니다.
4. 필요한 경우 듀얼 라이저 모듈을 분리합니다.
① 노트: 해당하는 경우, 냉각 덮개의 확장 카드 래치를 닫아 전체 길이 카드를 분리합니다.
5. 냉각 덮개를 분리합니다.
6. 내부 PERC 라이저를 분리합니다.

① 노트: 내부 라이저는 두 프로세서가 모두 설치된 경우에만 사용할 수 있습니다.

단계

1. 파란색 분리 탭을 눌러 확장 카드의 잠금 장치 노치에서 잠금 장치를 분리합니다.
2. 확장 카드가 내부 PERC 라이저의 가이드 슬롯에서 완전히 분리될 때까지 확장 카드를 내부 PERC 라이저에서 밀어 냅니다.
3. 확장 카드를 들어 올려 시스템에서 꺼냅니다.

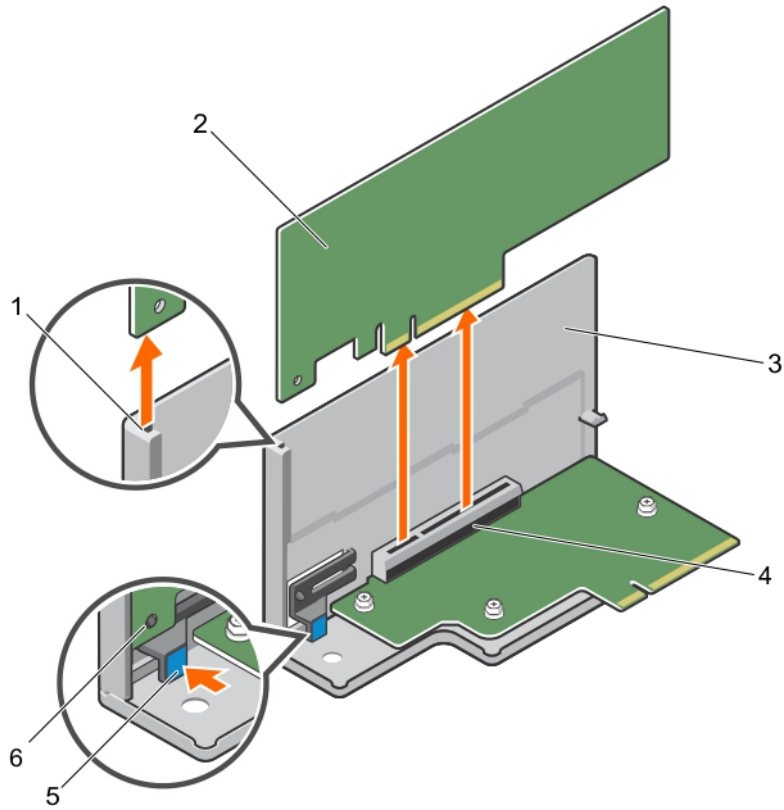


그림 43. 내부 PERC 라이저에서 확장 카드 분리

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. 내부 PERC 라이저의 확장 카드 가이드 슬롯 | 2. 확장 카드 |
| 3. 내부 PERC 라이저 | 4. 내부 PERC 라이저 카드의 PCIe 커넥터 |
| 5. 분리 탭 | 6. 확장 카드의 잠금 장치 노치 |

다음 단계

1. 시스템 내부 작업을 마친 후에 섹션의 절차를 따릅니다.
 2. 내부 PERC 라이저를 시스템 보드에 설치합니다.
 3. 냉각 덮개를 설치합니다.
 4. 듀얼 라이저 모듈을 분리한 경우, 다시 설치합니다.
- ⓘ 노트:** 해당하는 경우, 냉각 덮개의 확장 카드 래치를 열어 전체 길이 카드를 보호합니다.
5. 확장 카드에서 분리한 케이블을 다시 연결합니다.

관련 참조

[안전 지침](#) 페이지 52

관련 태스크

- [시스템 내부 작업을 시작하기 전에](#) 페이지 52
- [듀얼 라이저 모듈\(선택 사양\) 분리](#) 페이지 91
- [냉각 덮개 분리](#) 페이지 58
- [내부 PERC 라이저 카드 분리](#) 페이지 93
- [내부 PERC 라이저에 확장 카드 설치](#) 페이지 97
- [내부 PERC 라이저 설치](#) 페이지 94
- [냉각 덮개 장착](#) 페이지 59
- [듀얼 라이저 모듈\(선택 사양\) 설치](#) 페이지 92
- [시스템 내부 작업을 마친 후에](#) 페이지 53

내부 PERC 라이저에 확장 카드 설치

전제조건

△ 주의: 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 안전 지침 섹션에 나열된 안전 지침을 따릅니다.
2. 시스템 내부에서 작업하기 전에 섹션의 절차를 따릅니다.
3. 확장 카드에 연결된 케이블이 있으면 분리합니다.
4. 필요한 경우 듀얼 라이저 모듈을 분리합니다.

① 노트: 래치가 열려 있는 경우, 냉각 덮개의 확장 카드 래치를 닫아 전체 길이 카드를 분리합니다.

5. 냉각 덮개를 분리합니다.
6. 내부 PERC 라이저가 설치되어 있으면 USB 키를 분리합니다.

단계

1. 내부 PERC 라이저에서 확장 카드 커넥터를 찾습니다.
2. 카드의 모서리를 잡고 카드 에지 커넥터가 내부 PERC 확장 카드 커넥터에 맞춰지도록 카드를 배치합니다.
3. 내부 PERC 라이저의 슬롯을 확장 카드에 맞춥니다.
4. 카드가 완전히 장착되고 파란색 분리 탭이 제자리에 끼워질 때까지 내부 확장 카드 라이저에 확장 카드를 밀습니다.
5. 해당하는 경우 케이블을 확장 카드에 연결합니다.
6. 시스템 보드에 확장 카드 라이저를 설치합니다.

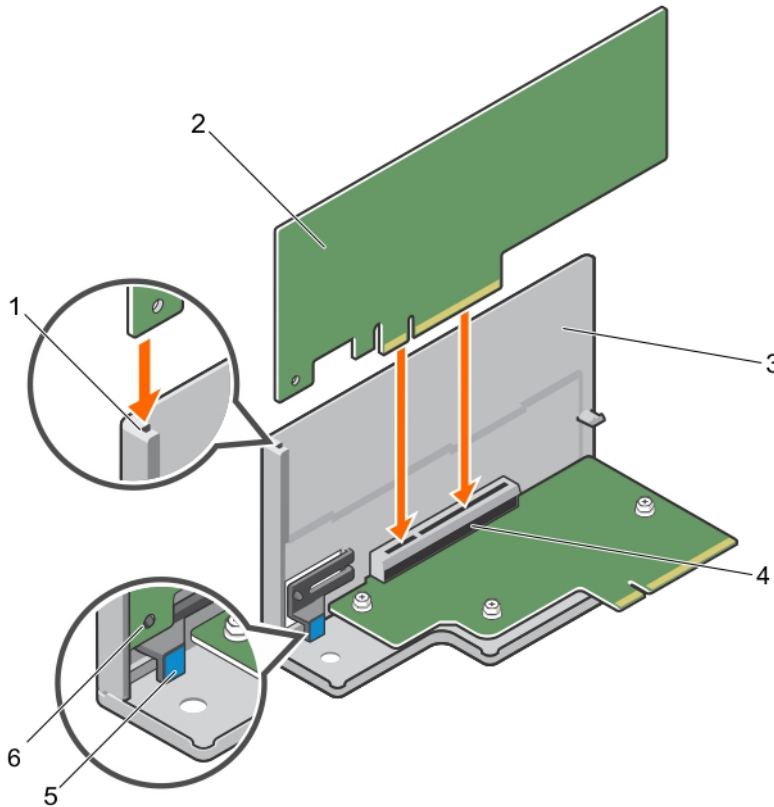


그림 44. 내부 PERC 라이저에 확장 카드 설치

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. 내부 PERC 라이저의 확장 카드 가이드 슬롯 | 2. 확장 카드 |
| 3. 내부 PERC 라이저 | 4. 내부 PERC 라이저 카드의 PCIe 커넥터 |
| 5. 분리 탭 | 6. 확장 카드의 잠금 장치 노치 |

다음 단계

1. 시스템 내부 작업을 마친 후에 섹션의 절차를 따릅니다.
2. 내부 PERC 라이저를 시스템 보드에 설치합니다.
3. 냉각 덮개를 설치합니다.
4. 확장 카드에서 분리한 케이블을 다시 연결합니다.
5. 듀얼 라이저 모듈을 분리한 경우, 다시 설치합니다.
① 노트: 해당하는 경우, 냉각 덮개의 확장 카드 래치를 열어 전체 길이 카드를 보호합니다.

관련 참조

안전 지침 페이지 52

관련 태스크

- 시스템 내부 작업을 시작하기 전에 페이지 52
- 듀얼 라이저 모듈(선택 사양) 분리 페이지 91
- 냉각 덮개 분리 페이지 58
- 내부 PERC 라이저 카드 분리 페이지 93
- 내부 PERC 라이저에서 확장 카드 분리 페이지 95
- 내부 PERC 라이저 설치 페이지 94
- 냉각 덮개 장착 페이지 59
- 듀얼 라이저 모듈(선택 사양) 설치 페이지 92
- 시스템 내부 작업을 마친 후에 페이지 53

듀얼 라이저 모듈에서 확장 카드 분리

전제조건

△ 주의: 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 안전 지침 섹션에 나열된 안전 지침을 따릅니다.
2. 시스템 내부에서 작업하기 전에 섹션의 절차를 따릅니다.
3. 확장 카드에 연결되어 있는 케이블을 모두 분리합니다.
4. 확장 카드 라이저를 시스템에서 분리합니다.
① 노트: 해당하는 경우, 냉각 덮개의 확장 카드 래치를 닫아 전체 길이 카드를 분리합니다.

단계

1. 확장 카드:
 - a. 듀얼 라이저 모듈의 PCIe 슬롯 3 및 4에 설치하려면 확장 카드를 들어 올립니다.
 - b. 듀얼 라이저 모듈의 PCIe 슬롯 1 및 2에 설치하려면 확장 카드 잠금 장치를 내리고 듀얼 라이저 모듈에서 당겨 분리합니다.
2. 확장 카드를 당겨 라이저에서 빼냅니다.
3. 확장 카드를 영구적으로 분리하는 경우 빈 확장 슬롯 입구에 금속 필러 브래킷을 설치한 다음 확장 카드 래치를 닫습니다.
4. 확장 카드 잠금 장치를 닫습니다.
① 노트: 필러 브래킷을 빈 확장 카드 슬롯에 설치해야 합니다. 브래킷은 또한 시스템 안으로 먼지 및 이물질이 들어오는 것을 막고 시스템 내부의 적절한 냉각 및 공기 흐름을 도와줍니다. 필러 브래킷은 적절한 발열 상태를 유지하는 데 필요합니다.

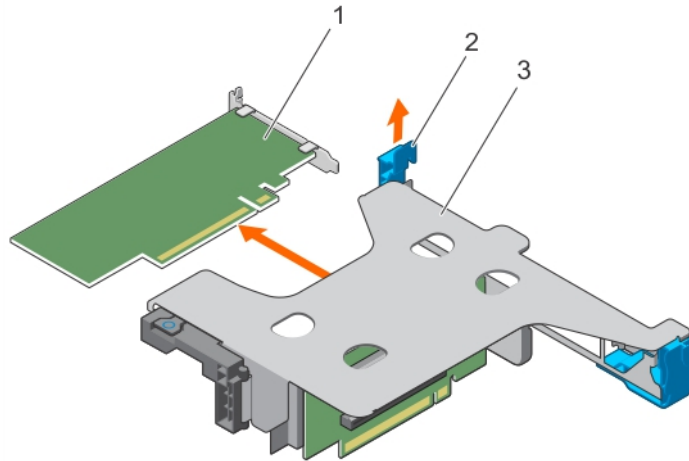


그림 45. 듀얼 라이저 모듈에서 로우 프로파일 확장 카드 분리

- a. 로우 프로파일 확장 카드
- b. 확장 카드 고정 래치
- c. 듀얼 라이저 모듈

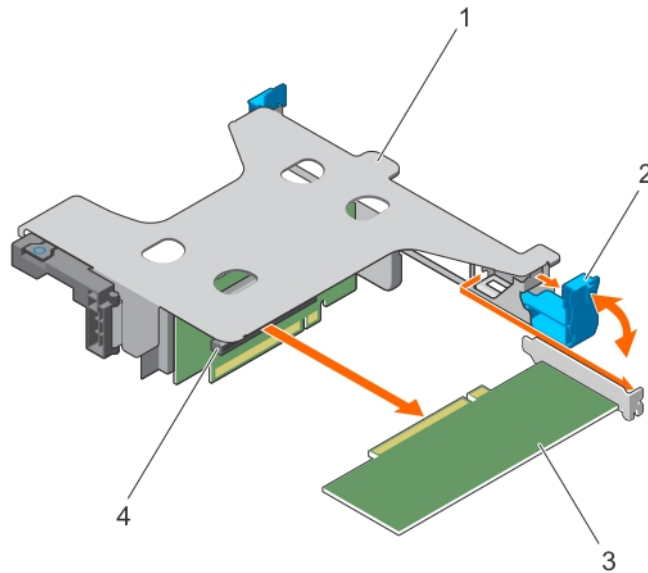


그림 46. 듀얼 라이저 모듈에서 로우 프로파일 확장 카드 분리

- 1. 듀얼 라이저 모듈
- 2. 확장 카드 고정 래치
- 3. 전체 높이 및 전체 길이 확장 카드
- 4. 라이저 카드의 PCIe 슬롯

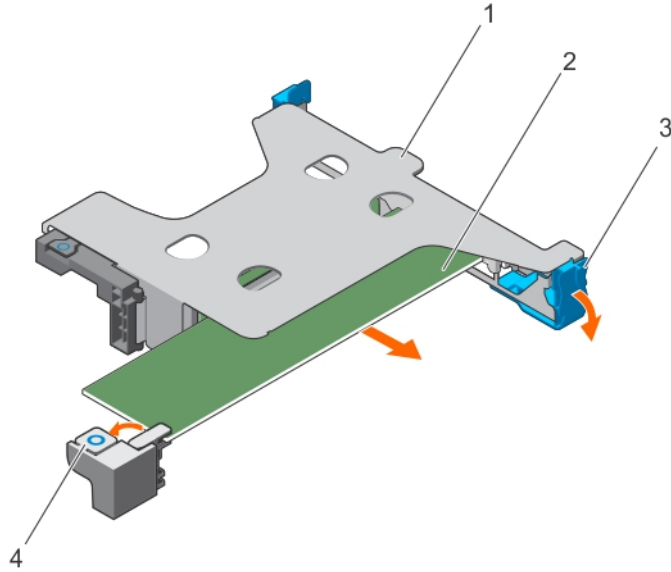


그림 47. 듀얼 라이저 모듈에서 전체 높이 및 전체 길이 확장 카드 분리

- | | |
|----------------|----------------------------------|
| 1. 듀얼 라이저 모듈 | 2. 전체 높이 및 전체 길이 확장 카드 |
| 3. 확장 카드 고정 래치 | 4. 전체 높이 및 전체 길이 확장 카드 래치(냉각 덮개) |

다음 단계

1. 해당하는 경우 확장 카드를 설치합니다.
2. 듀얼 라이저 모듈을 설치합니다.
3. 해당하는 경우, 냉각 덮개의 확장 카드 래치를 열어 전체 길이 카드를 고정합니다.
4. 케이블을 확장 카드에서 분리한 경우 다시 연결합니다.
5. 시스템 내부 작업을 마친 후에 섹션의 절차를 따릅니다.

관련 참조

[안전 지침](#) 페이지 52

관련 태스크

- [시스템 내부 작업을 시작하기 전에](#) 페이지 52
- [듀얼 라이저 모듈\(선택 사양\) 분리](#) 페이지 91
- [내부 PERC 라이저 카드 분리](#) 페이지 93
- [내부 PERC 라이저 설치](#) 페이지 94
- [듀얼 라이저 모듈\(선택 사양\) 설치](#) 페이지 92
- [시스템 내부 작업을 마친 후에](#) 페이지 53

듀얼 라이저 모듈에 확장 카드 설치

전제조건

△ 주의: 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 안전 지침 섹션에 나열된 안전 지침을 따릅니다.
2. 시스템 내부에서 작업하기 전에 섹션의 절차를 따릅니다.
3. 냉각 덮개의 확장 카드 래치가 열려 있는 경우 닫습니다.
4. 확장 카드 라이저를 분리합니다.
5. 확장 카드의 포장을 풀고 설치를 준비합니다.

이 노트: 자세한 내용은 확장 카드와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

단계

1. 확장 카드:
 - a. 듀얼 라이저 모듈의 PCIe 슬롯 3 및 4에 설치하려면 확장 카드를 들어 올립니다.
 - b. 듀얼 라이저 모듈의 PCIe 슬롯 1 및 2에 설치하려면 확장 카드 잠금 장치를 내리고 듀얼 라이저 모듈에서 당겨 분리합니다.
2. 카드의 모서리를 잡고 카드 에지 커넥터가 확장 카드 커넥터에 맞춰지도록 카드를 배치합니다.
3. 카드가 완전히 장착될 때까지 카드 에지 커넥터를 확장 카드 커넥터에 단단히 삽입합니다.
4. 확장 카드 고정 래치를 닫습니다.

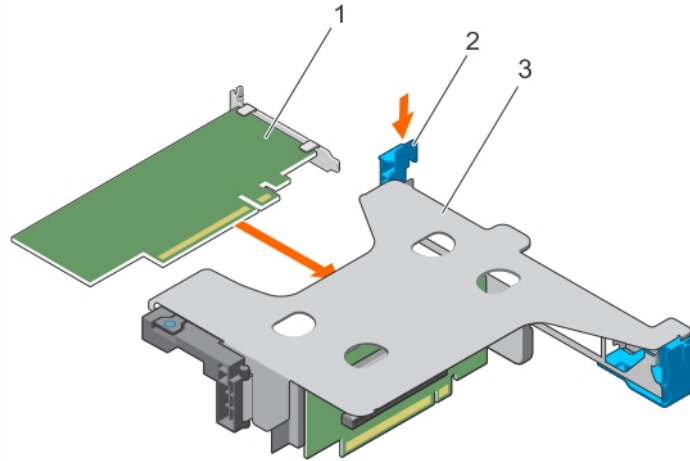


그림 48. 듀얼 라이저 모듈에 로우 프로파일 확장 카드 설치

- a. 로우 프로파일 확장 카드
- b. 확장 카드 고정 래치
- c. 듀얼 라이저 모듈

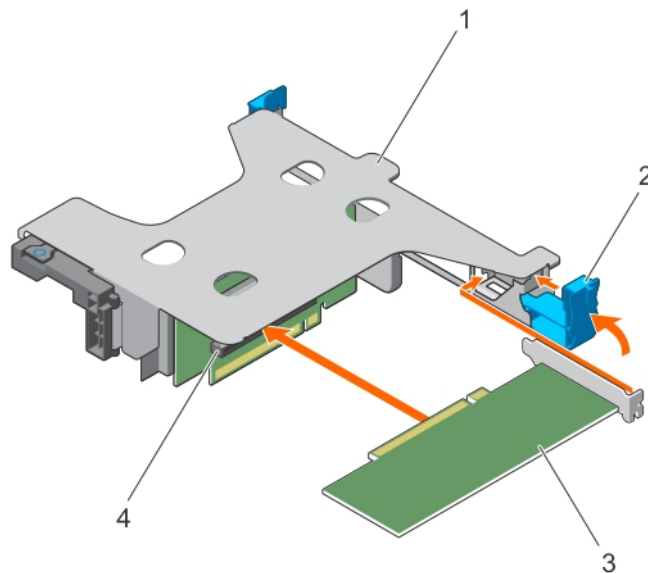


그림 49. 듀얼 라이저 모듈에 로우 프로파일 확장 카드 설치

1. 듀얼 라이저 모듈
2. 확장 카드 고정 래치
3. 전체 높이 및 전체 길이 확장 카드
4. 라이저 카드의 PCIe 슬롯

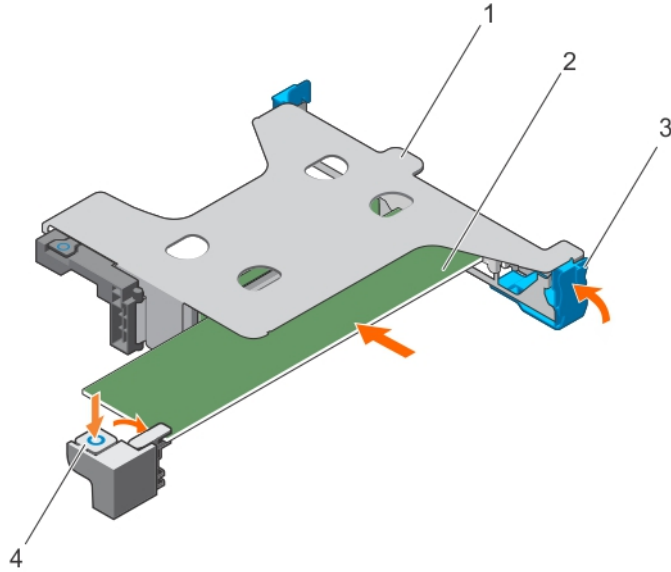


그림 50. 듀얼 라이저 모듈에 전체 높이 및 전체 길이 확장 카드 설치

- | | |
|----------------|----------------------------------|
| 1. 듀얼 라이저 모듈 | 2. 전체 높이 및 전체 길이 확장 카드 |
| 3. 확장 카드 고정 래치 | 4. 전체 높이 및 전체 길이 확장 카드 래치(냉각 덮개) |

다음 단계

1. 확장 카드 라이저를 설치합니다.
2. 전원 및 데이터 케이블이 해제되어 있는 경우 확장 카드에 연결합니다.
3. 필요한 경우 냉각 덮개의 확장 카드 래치를 눌러 전체 길이 확장 카드를 보호합니다.
4. 시스템 내부 작업을 마친 후에 섹션의 절차를 따릅니다.
5. 카드 설명서에 설명된 대로 확장 카드에 필요한 모든 장치 드라이버를 설치합니다.

관련 참조

[안전 지침](#) 페이지 52

관련 태스크

- [시스템 내부 작업을 시작하기 전에](#) 페이지 52
- [듀얼 라이저 모듈\(선택 사양\) 분리](#) 페이지 91
- [내부 PERC 라이저 카드 분리](#) 페이지 93
- [듀얼 라이저 모듈에서 확장 카드 분리](#) 페이지 98
- [내부 PERC 라이저 설치](#) 페이지 94
- [듀얼 라이저 모듈\(선택 사양\) 설치](#) 페이지 92
- [시스템 내부 작업을 마친 후에](#) 페이지 53

원격 관리 포트 카드(선택 사양)

원격 관리 포트 카드는 시스템의 고급 관리에 사용됩니다.

선택 사양 원격 관리 포트 카드 분리

전제조건

△ 주의: 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 안전 지침 섹션에 나열된 안전 지침을 따릅니다.
2. 시스템 내부에서 작업하기 전에 섹션의 절차를 따릅니다.
3. 해당하는 경우 확장 카드에서 케이블을 분리합니다.
4. 확장 카드 라이저를 분리합니다.
 - ① 노트:** 해당하는 경우, 냉각 덮개의 확장 카드 래치를 닫아 전체 길이 카드를 분리합니다.
5. 냉각 덮개를 분리합니다.
6. 십자 드라이버(# 2)를 준비합니다.

단계

1. 관리 네트워크 케이블을 원격 관리 포트에서 분리합니다.
2. 원격 관리 포트 카드 홀더를 시스템 보드에 고정하는 두 개의 조임 나사를 풀습니다.
3. 원격 관리 포트 카드를 시스템 전면을 향해 잡아당겨 커넥터에서 분리하고 새시에서 카드를 분리합니다.

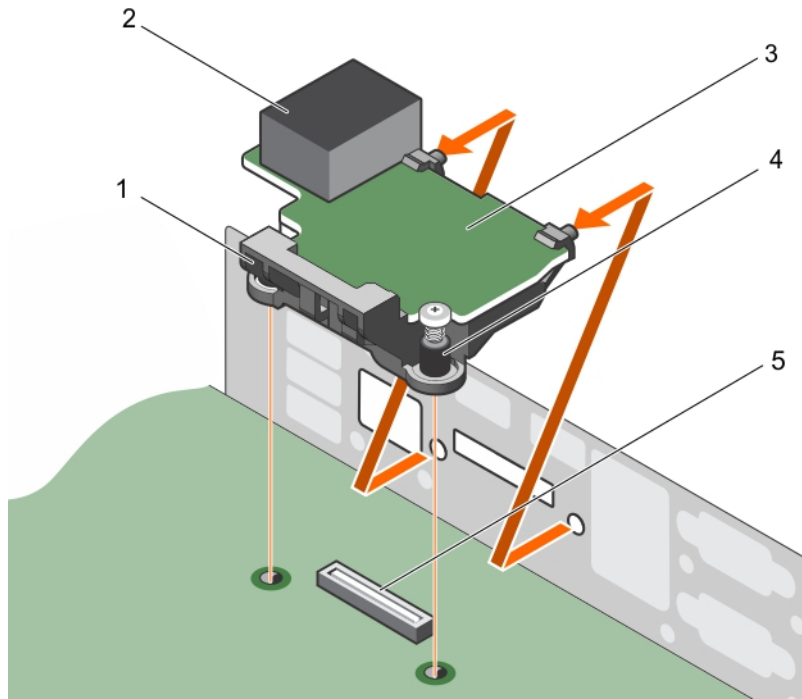


그림 51. 선택 사양 원격 관리 포트 카드 분리

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1. 원격 관리 포트 카드 홀더 | 2. 원격 관리 포트 |
| 3. 원격 관리 포트 카드 | 4. 나사(2개) |
| 5. 시스템 보드의 원격 관리 포트 카드 커넥터 | |

다음 단계

1. 확장 카드 라이저를 설치합니다.
2. 해당하는 경우, 전원 및 데이터 케이블을 확장 카드에 연결합니다.
3. 냉각 덮개를 설치합니다.

4. 해당하는 경우, 냉각 덮개의 확장 카드 래치를 열어 전체 길이 카드를 고정합니다.
5. 시스템 내부 작업을 마친 후에 섹션의 절차를 따릅니다.

관련 참조

[안전 지침](#) 페이지 52

관련 태스크

[시스템 내부 작업을 시작하기 전에](#) 페이지 52

[냉각 덮개 분리](#) 페이지 58


[선택 사양 원격 관리 포트 카드 설치](#) 페이지 104


[냉각 덮개 장착](#) 페이지 59

[시스템 내부 작업을 마친 후에](#) 페이지 53

선택 사양 원격 관리 포트 카드 설치

전제조건

 **주의:** 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 안전 지침 섹션에 나열된 안전 지침을 따릅니다.
2. 시스템 내부에서 작업하기 전에 섹션의 절차를 따릅니다.
3. 냉각 덮개를 분리합니다.
 -  **노트:** 해당하는 경우, 냉각 덮개의 확장 카드 래치를 닫아 전체 길이 카드를 분리합니다.
4. 해당하는 경우 확장 카드에서 케이블을 분리합니다.
5. 해당되는 경우에는 확장 카드 라이저를 분리합니다.

단계

1. 원격 관리 포트 카드의 탭을 새시 벽의 슬롯에 맞추어 삽입합니다.
2. 원격 관리 포트 카드를 시스템 보드의 커넥터에 끼웁니다.
3. 원격 관리 포트 카드를 고정시키는 나사를 조입니다.

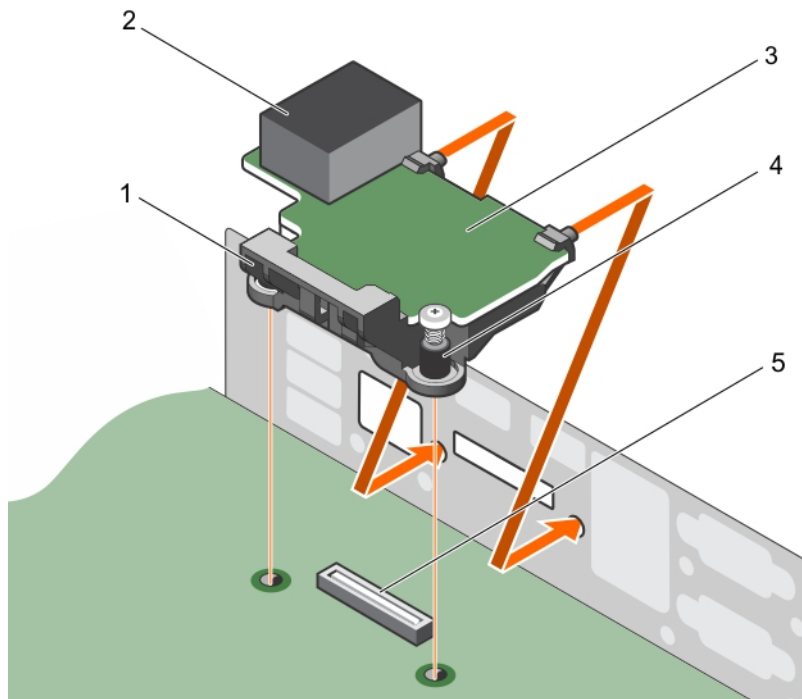


그림 52. 선택 사양 원격 관리 포트 카드 설치

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1. 원격 관리 포트 카드 홀더 | 2. 원격 관리 포트 |
| 3. 원격 관리 포트 카드 | 4. 나사(2개) |
| 5. 시스템 보드의 원격 관리 포트 카드 커넥터 | |

다음 단계

1. PCIe 확장 카드 라이저를 분리한 경우, 재설치합니다.
2. 필요한 경우, 케이블을 확장 카드에 연결합니다.
3. 냉각 덮개를 재설치합니다.
4. 해당하는 경우, 냉각 덮개의 확장 카드 래치를 열어 전체 길이 카드를 보호합니다.
5. 시스템 내부 작업을 마친 후에 섹션의 절차를 따릅니다.

관련 참조

[안전 지침](#) 페이지 52

관련 태스크

[시스템 내부 작업을 시작하기 전에](#) 페이지 52

[냉각 덮개 분리](#) 페이지 58

[냉각 덮개 장착](#) 페이지 59

[시스템 내부 작업을 마친 후에](#) 페이지 53

프로세서 및 방열판

다음과 같은 경우 아래의 절차를 따릅니다.

- 방열판 분리 및 설치
- 추가 프로세서 설치
- 프로세서 장착

다음 표는 DSS 2500을 위한 지원 프로세서, 방열판 및 냉각 덮개 구성에 대한 정보를 제공합니다.

표 36. 프로세서 와트 및 방열판 치수

프로세서	지원되는 프로세서의 수	방열판		냉각 덮개
		방열판(치수)	방열판 유형	
최대 135W(Intel Xeon E5 2600 v3 및 v4 제품군 프로세서)	이중 프로세서	84mm x 106mm x 40.95mm	단일 방열판(각 프로세서에 대해 하나의 방열판)	135W 냉각 덮개
140W(Intel Xeon E5-1600 v3 및 v4 제품군 프로세서)	단일 프로세서	84mm x 106mm x 61.5mm	단일 방열판(단일 프로세서 지원)	140W 냉각 덮개

이 노트: 적절한 냉각 상태를 유지하려면 빈 프로세서 소켓에 프로세서 보호물을 설치해야 합니다.

관련 태스크

- 방열판 분리 페이지 106
- 프로세서 분리 페이지 107
- 프로세서 설치 페이지 110
- 방열판 설치 페이지 111

방열판 분리

전제조건

△ 주의: 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

△ 주의: 프로세서를 분리할 의도가 아니라면 프로세서에서 방열판을 분리하지 마십시오. 방열판은 적절한 열 상태를 유지하는 데 필요합니다.

이 노트: 이 제품은 현장 교체 가능 장치(FRU)입니다. 분리 및 설치 절차는 Dell 공인 서비스 기술자만이 수행할 수 있습니다.

이 노트: 시스템을 적절히 냉각하려면 빈 프로세서 소켓에 프로세서 보호물을 설치해야 합니다.

1. 안전 지침 섹션에 나열된 안전 지침을 따릅니다.
2. 시스템 내부에서 작업하기 전에 섹션의 절차를 따릅니다.
3. 확장 카드에 연결된 케이블이 있으면 분리합니다.
4. 해당하는 경우, PCIe 확장 카드 라이저를 분리합니다.
5. 냉각 덮개를 분리합니다.
 - 이 노트:** 해당하는 경우, 냉각 덮개의 확장 카드 래치를 닫아 전체 길이 카드를 분리합니다.
6. 십자 드라이버(# 2)를 준비합니다.

⚠ 경고: 시스템의 전원을 끈 후에도 방열판이 매우 뜨거우므로 만지지 마십시오. 방열판을 분리하기 전에 충분히 냉각시켜야 합니다.

단계

최대 135W 방열판을 분리하려면, 다음 단계를 수행하십시오.

- a. 방열판을 시스템 보드에 고정하는 나사 중 1개를 풉니다.
방열판이 프로세서에서 느슨해 질 때까지 30초 정도 기다립니다.
- b. 처음 푼 나사와 대각선으로 반대쪽에 있는 나사를 풉니다.
- c. 나머지 나사에 대해 위 절차를 반복합니다.

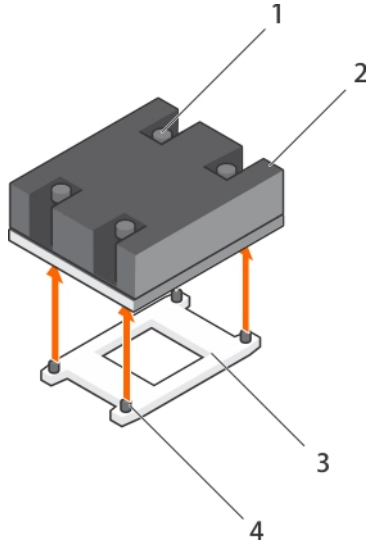


그림 53. 방열판 분리(최대 135W)

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. 조임 나사(4개) | 2. 방열판 |
| 3. 프로세서 소켓 | 4. 나사 구멍(4개) |

다음 단계

프로세서를 분리합니다.

관련 참조

[안전 지침](#) 페이지 52

관련 태스크

[시스템 내부 작업을 시작하기 전에](#) 페이지 52

[냉각 덮개 분리](#) 페이지 58

[프로세서 분리](#) 페이지 107

프로세서 분리

전제조건

- ⚠ 경고:** 시스템의 전원을 끈 후에도 프로세서가 매우 뜨거우므로 만지지 마십시오. 프로세서를 분리하기 전에 충분히 냉각시켜야 합니다.
- ⚠ 주의:** 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.
- ⚠ 주의:** 프로세서는 강한 압력으로 소켓 안에 고정되어 있습니다. 단단히 잡지 않으면 분리 레버가 갑자기 튕겨 나올 수 있습니다.
- ℹ 노트:** 이 제품은 현장 교체 가능 장치(FRU)입니다. 분리 및 설치 절차는 Dell 공인 서비스 기술자만이 수행할 수 있습니다.
- ℹ 노트:** 시스템을 적절히 냉각하려면 빈 프로세서 소켓에 프로세서 보호물을 설치해야 합니다.

1. 안전 지침 섹션에 나열된 안전 지침을 따릅니다.
2. 시스템 내부에서 작업하기 전에 섹션의 절차를 따릅니다.
3. 시스템을 업그레이드하는 경우(단일 프로세서 시스템에서 이중 프로세서 시스템 또는 더 높은 프로세서 bin을 탑재한 프로세서로) [Dell.com/support](#)에서 최신 버전의 시스템 BIOS를 다운로드한 후 압축된 다운로드 파일에 포함된 지침에 따라 시스템에 업데이트를 설치합니다.

4. 확장 카드에 연결된 케이블이 있으면 분리합니다.
5. PCIe 확장 카드 라이저가 설치되어 있는 경우 분리합니다.
6. 냉각 덮개를 분리합니다.
7. 방열판을 분리합니다.
8. 십자 드라이버(# 2)를 준비합니다.

단계

1. 깨끗하고 보풀이 없는 천으로 프로세서 실드 표면의 내열 그리스를 닦아 냅니다.

△ 주의: 프로세서는 강한 압력으로 소켓 안에 고정되어 있습니다. 단단히 잡지 않으면 분리 레버가 갑자기 튕겨 나올 수 있습니다.

2. 엄지 손가락을 프로세서 소켓 분리 레버 1과 레버 2를 모두 눌렀다 손을 떼고 잠금 위치에서 레버를 동시에 아래로 누른 다음 탭 아래에서 밖으로 밀어냅니다.

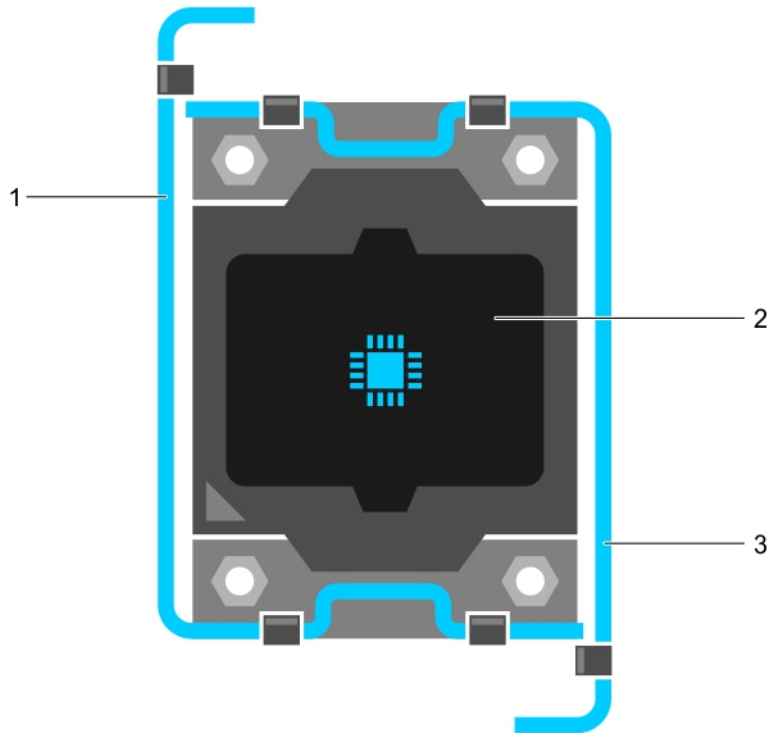


그림 54. 프로세서 실드 레버 열기 및 닫기 시퀀스

- a. 소켓 분리 레버 1
 - b. 프로세서
 - c. 소켓 분리 레버 2
3. 프로세서 실드의 탭을 잡고 프로세서 실드를 위로 돌려 꺼냅니다.
 4. 프로세서를 소켓에서 들어 꺼내고 분리 레버를 위로 올린 상태로 두어 소켓에 새 프로세서를 설치할 수 있도록 준비합니다.
- △ 주의:** 프로세서를 영구적으로 분리하는 경우, 소켓 보호 캡 및 프로세서 보호물을 빈 소켓에 설치하여 시스템이 적절히 냉각 되도록 해야 합니다. 프로세서 보호물은 DIMM 및 프로세서를 대신하여 빈 소켓을 채웁니다.

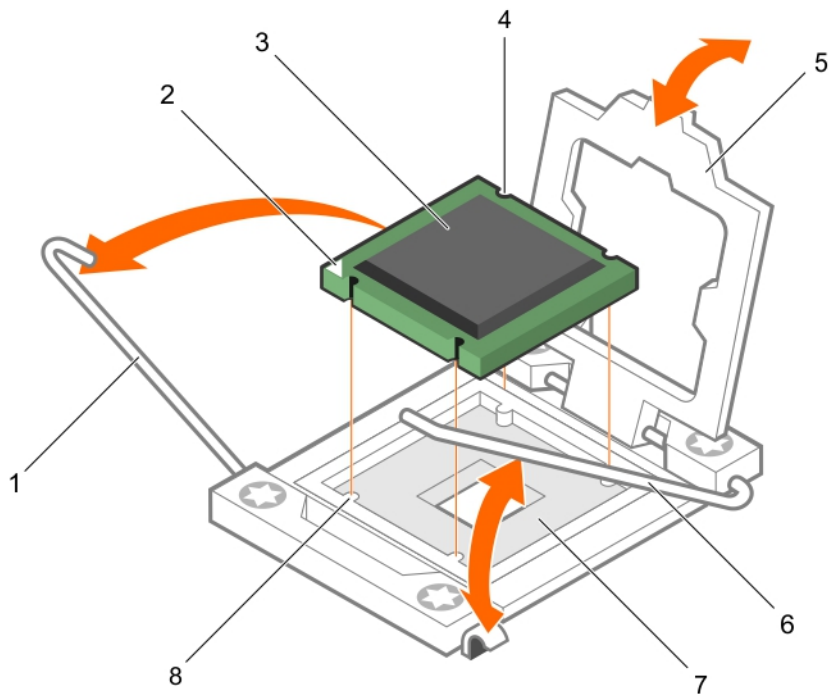


그림 55 . 프로세서 분리

- | | |
|---------------|------------------|
| 1. 소켓 분리 레버 1 | 2. 프로세서의 핀 1 모서리 |
| 3. 프로세서 | 4. 슬롯(4개) |
| 5. 프로세서 실드 | 6. 소켓 분리 레버 2 |
| 7. 프로세서 소켓 | 8. 탭(4개) |

다음 단계

1. 프로세서를 영구적으로 분리하는 경우 프로세서 보호물을 설치합니다.
2. 프로세서를 설치합니다.
3. 방열판을 설치합니다.
4. PCIe 확장 카드 라이저를 분리한 경우, 재설치합니다.
5. 케이블을 확장 카드에서 분리한 경우 다시 연결합니다.
6. 냉각 덮개를 재설치합니다.
7. 시스템 내부 작업을 마친 후에 섹션의 절차를 따릅니다.

관련 참조

[안전 지침](#) 페이지 52

관련 태스크

[시스템 내부 작업을 시작하기 전에](#) 페이지 52

[냉각 덮개 분리](#) 페이지 58

[방열판 분리](#) 페이지 106

[프로세서 설치](#) 페이지 110

[방열판 설치](#) 페이지 111

[냉각 덮개 장착](#) 페이지 59

[시스템 내부 작업을 마친 후에](#) 페이지 53

프로세서 설치

전제조건

△ 주의: 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

① 노트: 이 제품은 현장 교체 가능 장치(FRU)입니다. 분리 및 설치 절차는 Dell 공인 서비스 기술자만이 수행할 수 있습니다.

1. 안전 지침 섹션에 나열된 안전 지침을 따릅니다.
2. 시스템 내부에서 작업하기 전에 섹션의 절차를 따릅니다.
3. 시스템을 업그레이드하는 경우(단일 프로세서 시스템에서 이중 프로세스 시스템 또는 더 높은 프로세서 bin을 탑재한 프로세서로) **Dell.com/support**에서 최신 버전의 시스템 BIOS를 다운로드한 후 압축된 다운로드 파일에 포함된 지침에 따라 시스템 업데이트를 설치합니다.
4. 십자 드라이버(# 2)를 준비합니다.

① 노트: 단일 프로세서를 설치하는 경우 소켓 CPU 1에 설치해야 합니다.

단계

1. 새 프로세서의 포장을 풉니다.
2. 프로세서 소켓을 찾습니다.
3. 소켓 분리 레버의 래치를 풀고 90도 각도로 위로 돌린 후, 소켓 분리 레버가 완전히 열려 있는지 확인합니다.
4. 프로세서 실드의 탭을 잡고 프로세서 실드를 들어 올려 꺼냅니다.
5. 설치된 경우 소켓 보호 캡을 프로세서 실드에서 분리합니다. 소켓 보호 캡을 분리하려면 프로세서 실드 내부에서 캡을 누르고 소켓 핀에서 캡을 제거합니다.

△ 주의: 프로세서를 잘못 위치시키면 시스템 보드 또는 프로세서에 영구적인 손상을 입힐 수 있습니다. 소켓의 핀이 손상되지 않도록 주의하십시오.

△ 주의: 프로세서를 장착하는데 너무 많은 힘을 가하지 마십시오. 프로세서가 올바르게 위치하면 소켓에 쉽게 장착됩니다.

① 노트: 프로세서 실드에 소켓 보호 캡을 설치하거나 분리할 때는 프로세서 실드가 열린 상태에서 설치하거나 분리하는 것이 좋습니다.

6. 소켓에 프로세서를 설치합니다.
 - a. 프로세서의 한 모서리에 있는 작은 금색 삼각형을 찾아서 프로세서의 모서리 1번 핀을 식별합니다. 마찬가지로 시스템 보드에 있는 삼각형으로 식별되는 ZIF 소켓의 동일한 모서리에 이 모서리를 놓습니다.
 - b. 프로세서의 해당 슬롯이 소켓 키에 맞도록 프로세서를 소켓에 놓습니다.

△ 주의: 시스템 ZIF 프로세서 소켓에 프로세서를 장착할 때 강한 힘을 주지 마십시오. 프로세서가 올바르게 위치하면 소켓에 쉽게 장착됩니다.

- c. 프로세서 실드를 닫습니다.
- d. 제자리에 고정될 때까지 소켓 분리 레버 1 및 2를 동시에 회전합니다.

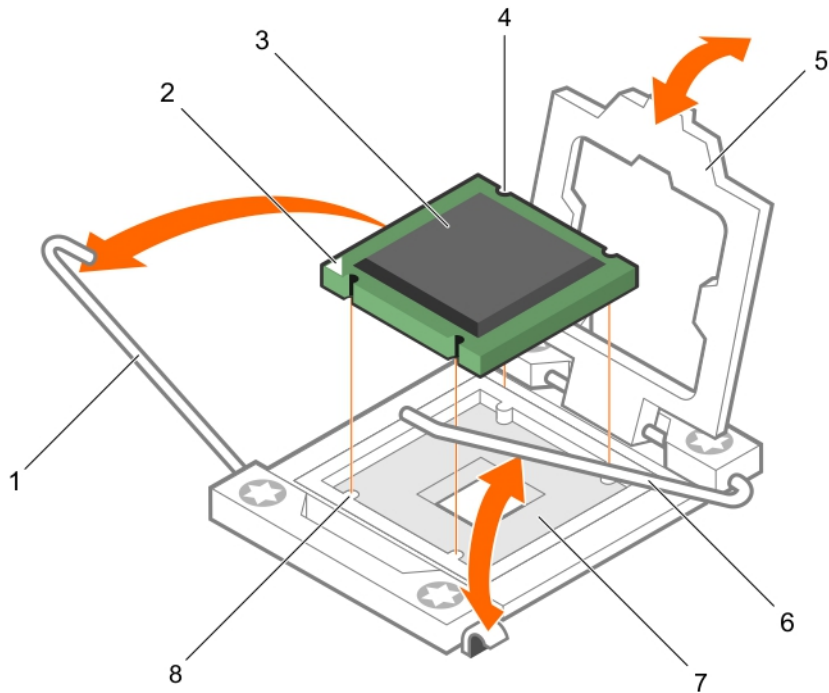


그림 56 . 프로세서 설치

- | | |
|---------------|------------------|
| 1. 소켓 분리 레버 1 | 2. 프로세서의 핀 1 모서리 |
| 3. 프로세서 | 4. 슬롯(4개) |
| 5. 프로세서 실드 | 6. 소켓 분리 레버 2 |
| 7. 프로세서 소켓 | 8. 탭(4개) |

다음 단계

이 노트: 프로세서를 설치한 후에 방열판을 설치해야 합니다. 방열판은 적절한 열 상태를 유지하는 데 필요합니다.

1. 방열판을 설치합니다.
2. 시스템 내부 작업을 마친 후에 섹션의 절차를 따릅니다.

관련 참조

[안전 지침](#) 페이지 52

관련 태스크

[시스템 내부 작업을 시작하기 전에](#) 페이지 52

[방열판 설치](#) 페이지 111

[시스템 내부 작업을 마친 후에](#) 페이지 53

방열판 설치

전제조건

△ 주의: 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

① 노트: 이 제품은 현장 교체 가능 장치(FRU)입니다. 분리 및 설치 절차는 Dell 공인 서비스 기술자만이 수행할 수 있습니다.

1. 안전 지침 섹션에 나열된 안전 지침을 따릅니다.
2. 시스템 내부에서 작업하기 전에 섹션의 절차를 따릅니다.
3. 프로세서를 설치합니다.
4. 십자 드라이버(# 2)를 준비합니다.

① 노트: 단일 프로세서를 설치하는 경우 소켓 CPU 1에 설치해야 합니다.

단계

1. 기존 방열판을 사용하는 경우, 방열판에 존재하는 열 그리스를 깨끗하고 보풀이 없는 천을 사용하여 제거합니다.
2. 프로세서 키트에 포함된 열 그리스 주사기를 사용하여 그림에 표시된 것과 같이 프로세서 상단의 얇은 스파이럴에 그리스를 바릅니다.

△ 주의: 열 그리스를 지나치게 많이 사용하면 여분의 그리스가 프로세서 소켓에 묻어 더러워질 수 있습니다.

① 노트: 열 그리스는 일회용입니다. 사용한 주사기는 폐기하십시오.

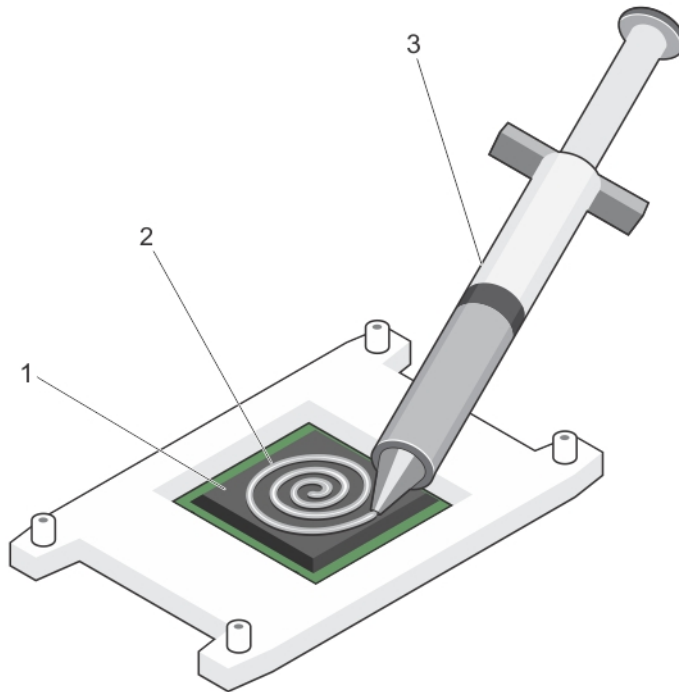


그림 57. 프로세서 상단에 열 그리스를 적용

- a. 프로세서
 - b. 열 그리스
 - c. 열 그리스 주사기
3. 프로세서에 방열판을 놓습니다.
 4. 최대 135W 방열판을 설치하려면, 다음 단계를 수행하십시오.
 - a. 방열판을 시스템 보드에 고정하는 나사 중 하나를 조입니다.
 - b. 첫 번째로 조인 나사의 반대편 대각선에 있는 나사를 조입니다.

① 노트: 방열판을 설치할 때 방열판 고정 나사를 너무 조이지 마십시오. 너무 조이지 않으면 저항이 느껴질 때까지 고정 나사를 조입니다. 나사의 장력은 6인치/파운드(6.9cm/kg)를 초과할 수 없습니다.
 - c. 나머지 나사에 대해 위 절차를 반복합니다.

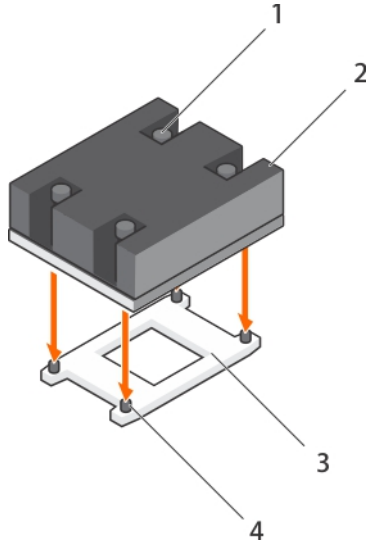


그림 58 . 방열판 설치(최대 135W)

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. 조임 나사(4개) | 2. 방열판 |
| 3. 프로세서 소켓 | 4. 나사 구멍(4개) |

다음 단계

1. PCIe 확장 카드 라이저를 분리한 경우, 재설치합니다.
2. 케이블을 확장 카드에서 분리한 경우 다시 연결합니다.
3. 냉각 덮개를 재설치합니다.
4. 해당하는 경우, 냉각 덮개의 확장 카드 래치를 열어 전체 길이 확장 카드를 보호합니다.
5. 시스템 내부 작업을 마친 후에 섹션의 절차를 따릅니다.
6. 부팅 중 F2 키를 눌러 시스템 설정을 시작하고 프로세서 정보가 새로운 시스템 구성과 일치하는지 확인합니다.
7. 시스템 진단 프로그램을 실행하여 새 프로세서가 올바르게 작동하는지 확인합니다.

관련 개념

[시스템 설치 프로그램](#) 페이지 25

관련 참조

[안전 지침](#) 페이지 52

관련 태스크

[시스템 내부 작업을 시작하기 전에](#) 페이지 52

[프로세서 설치](#) 페이지 110

[냉각 덮개 장착](#) 페이지 59

[시스템 내부 작업을 마친 후에](#) 페이지 53

전원 공급 장치

시스템은 495W, 750W, 1100W AC 전원 공급 장치 모듈 2개를 지원합니다.

두 개의 동일한 전원 공급 장치가 설치된 경우 전원 공급 장치 구성이 중복됩니다(1+1). 중복 모드에서는 효율성을 극대화하기 위해 두 전원 공급 장치에서 모두 동일하게 시스템에 전력을 공급합니다. 전원 공급 장치가 하나만 설치된 경우 전원 공급 장치 구성이 중복되지 않습니다(1+0). 하나의 전원 공급 장치에서만 시스템에 전력을 공급합니다. 2+0 구성의 경우, 1+1 이중화가 지원되지 않을 예정입니다.

이 노트: 두 개의 전원 공급 장치를 사용하는 경우 종류와 최대 출력 전원이 동일해야 합니다.

이 노트: AC 전원 공급 장치는 후면에 Extended Power Performance(EPP) 레이블이 있는 경우에만 전원 공급 장치를 사용할 수 있습니다. 이전 세대의 Dell DSS 시스템 PSU와 혼합하면 PSU 전원 공급 장치 불일치 또는 오류가 발생할 수 있습니다.

핫 스페어 기능

시스템은 전원 공급 장치(PSU) 중복과 관련된 전력 오버헤드를 크게 줄여 주는 핫 스페어 기능을 지원합니다.

핫 스페어 기능이 활성화되어 있으면 중복되는 PSU 한 개가 절전 상태로 전환됩니다. 활성 PSU가 부하의 100%를 지원하므로 보다 효율적으로 작동하게 됩니다. 절전 상태에 있는 PSU는 활성 PSU의 출력 전압을 모니터링합니다. 활성 PSU의 출력 전압이 떨어지면 절전 상태의 PSU가 활성 출력 상태로 되돌아갑니다.

2개의 PSU를 모두 활성화하는 것이 1개의 PSU를 절전 상태에 두는 것보다 더 효율적인 경우 활성화된 PSU가 절전 상태의 PSU를 활성화할 수도 있습니다.

기본 PSU 설정은 다음과 같습니다:

- 활성화된 PSU의 부하가 50%를 초과하면 중복 PSU가 활성 상태로 전환됩니다.
- 활성화된 PSU의 부하가 20% 미만이면 중복 PSU가 절전 상태로 전환됩니다.

핫 스페어 기능은 iDRAC 설정을 사용하여 구성할 수 있습니다. iDRAC 설정에 대한 자세한 내용은 *Integrated Dell Remote Access Controller 사용 설명서(Dell.com/idracmanuals)*를 참조하십시오.

전원 공급 장치 보호물 분리

두 번째 PSU 베이에는 PSU(전원 공급 장치) 보호물만 설치합니다.

단계

보조 전원 공급 장치(PSU)를 설치하는 경우 PSU 보호물을 보호물의 바깥쪽으로 당겨 베이에서 분리합니다.

△ 주의: 적절한 시스템 냉각을 확보하려면 비중복 구성에서 두 번째 PSU 베이에 PSU 보호물이 설치되어야 합니다. 보조 PSU를 설치하는 경우에만 PSU 보호물을 제거하십시오.

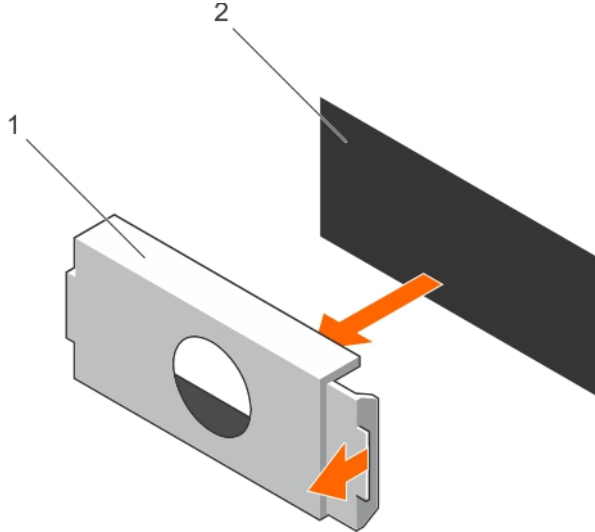


그림 59 . PSU 보호물 분리

- a. PSU 보호물
- b. PSU 베이

다음 단계

PSU 또는 PSU 보호물을 설치합니다.

관련 참조

[안전 지침](#) 페이지 52

관련 태스크

[AC 전원 공급 장치 설치 페이지 116](#)

[전원 공급 장치 보호물 설치 페이지 115](#)

전원 공급 장치 보호물 설치

두 번째 PSU 베이에는 PSU(전원 공급 장치) 보호물만 설치합니다.

단계

PSU 보호물을 PSU 슬롯에 맞춘 후 제자리에 고정될 때까지 PSU 슬롯에 끼워 넣습니다.

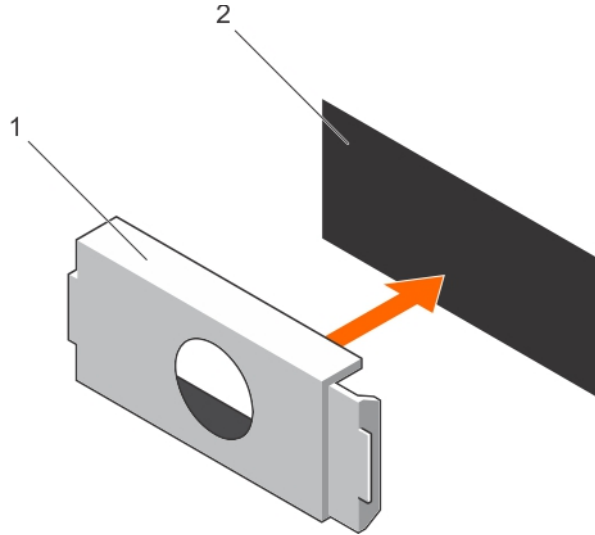


그림 60 . PSU 보호물 설치

- a. PSU 보호물
- b. PSU 베이

관련 참조

[안전 지침 페이지 52](#)

관련 태스크

[전원 공급 장치 보호물 분리 페이지 114](#)

AC 전원 공급 장치 분리

전제조건

△ 주의: 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

△ 주의: 시스템이 정상적으로 작동하려면 전원 공급 장치가 1개 필요합니다. 전원 중복 시스템에서 시스템의 전원이 켜진 경우 한번에 하나의 전원 공급 장치만 분리하고 장착합니다.

ⓘ 노트: 케이블 관리대(선택 사양)가 전원 공급 장치 분리를 방해하는 경우에는 관리대의 래치를 벗기고 들어 내야 할 수도 있습니다. 케이블 관리대에 대한 자세한 내용은 시스템의 랙 설명서를 참조하십시오.

1. 안전 지침 섹션에 나열된 안전 지침을 따릅니다.
2. 시스템 내부에서 작업하기 전에 섹션의 절차를 따릅니다.

단계

1. 전원 및 분리할 전원 공급 장치(PSU)에서 전원 케이블을 분리한 후 안전 끈에서 케이블을 분리합니다.
2. 분리 래치를 누르고 새시에서 전원 공급 장치를 밀어 빼냅니다.

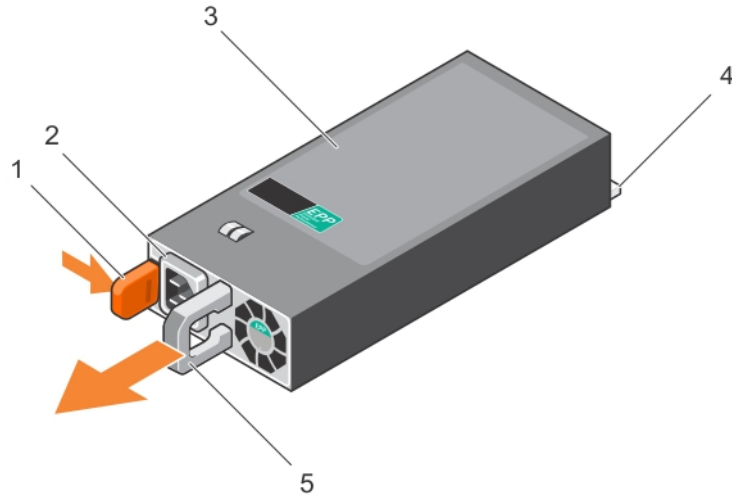


그림 61 . AC PSU 분리

- | | |
|-----------|----------------|
| 1. 분리 래치 | 2. PSU 케이블 커넥터 |
| 3. PSU | 4. 전원 커넥터 |
| 5. PSU 핸들 | |

다음 단계

1. AC 전원 공급 장치를 설치합니다.
2. 시스템 내부 작업을 마친 후에 섹션의 절차를 따릅니다.

관련 참조

[안전 지침](#) 페이지 52

관련 태스크

[시스템 내부 작업을 시작하기 전에](#) 페이지 52

[AC 전원 공급 장치 설치](#) 페이지 116

[시스템 내부 작업을 마친 후에](#) 페이지 53

AC 전원 공급 장치 설치

전제조건

⚠ 주의: 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

ℹ 노트: 최대 출력 전력(와트 단위로 표기)은 PSU 레이블에 표시되어 있습니다.

1. 이중화된 PSU(Power Supply Unit)를 지원하는 시스템의 경우 PSU의 유형이 동일하고 최대 출력 전원이 동일한지 확인해야 합니다.
2. PSU 보호물이 설치되어 있으면 분리합니다.

단계

1. PSU가 완전히 장착되고 분리 래치가 제자리에 걸릴 때까지 PSU를 새시에 밀어 넣습니다.
2. 해당하는 경우 케이블 관리대의 래치를 다시 겁니다.

케이블 관리대에 대한 자세한 내용은 시스템의 랙 설명서를 참조하십시오.

3. 전원 케이블을 PSU에 연결하고 케이블을 전원 콘센트에 연결합니다.

△ 주의: 전원 케이블을 연결할 때는 안전 끈으로 케이블을 고정합니다.

i 노트: 새 PSU를 설치, 핫 스왑 또는 핫 애드할 때는 시스템이 PSU를 인식하고 상태를 확인할 때까지 15초 동안 기다립니다. 새 PSU 검색이 완료되기 전까지 전원 공급 장치 이중화가 발생하지 않을 수도 있습니다. 다른 PSU를 분리하기 전에 새 PSU가 인식되어 활성화될 때까지 기다리십시오. 전원 공급 장치가 올바르게 작동할 경우 전원 공급 장치 상태 표시등이 녹색으로 켜집니다.

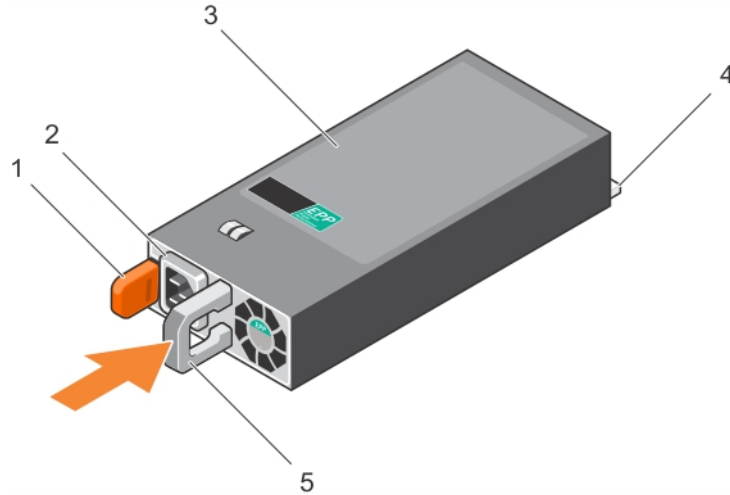


그림 62 . AC PSU 설치

- | | |
|-----------|----------------|
| 1. 분리 래치 | 2. PSU 케이블 커넥터 |
| 3. PSU | 4. 전원 커넥터 |
| 5. PSU 핸들 | |

관련 참조

[안전 지침](#) 페이지 52

관련 태스크

[시스템 내부 작업을 시작하기 전에](#) 페이지 52

[전원 공급 장치 보호물 분리](#) 페이지 114

[시스템 내부 작업을 마친 후에](#) 페이지 53

전원 인터포저 보드

전원 점속기 보드 분리

전제조건

△ 주의: 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 안전 지침 섹션에 나열된 안전 지침을 따릅니다.
2. 시스템 내부에서 작업하기 전에 섹션의 절차를 따릅니다.
3. 냉각 덮개를 분리합니다.

i 노트: 해당하는 경우, 냉각 덮개의 확장 카드 래치를 닫아 전체 길이 카드를 분리합니다.

4. 해당하는 경우 전원 또는 데이터 케이블을 확장 카드에서 분리합니다.
5. 해당되는 경우에는 왼쪽 확장 카드 라이저를 분리합니다.
6. 내부 하드 드라이브 캐리어를 분리합니다.
7. 내부 하드 드라이브 케이스를 분리합니다.

△ 주의: 전원 접속기 보드의 손상을 방지하려면 전원 접속기 보드 또는 배전판을 분리하기 전에 전원 공급 장치 모듈 또는 전원 공급 장치 보호물을 시스템에서 분리해야 합니다.

단계

1. 전원 공급 장치 모듈을 새시 후면에서 분리합니다.
2. 하드 드라이브 후면판 및 시스템 보드에서 전원 케이블을 분리합니다.
3. 전원 접속기 보드(PIB)의 분리 래치를 눌러 PIB를 들어 올리고 전원 공급 장치 케이스의 고리에서 분리합니다.
4. PIB를 들어올려 새시에서 분리합니다.

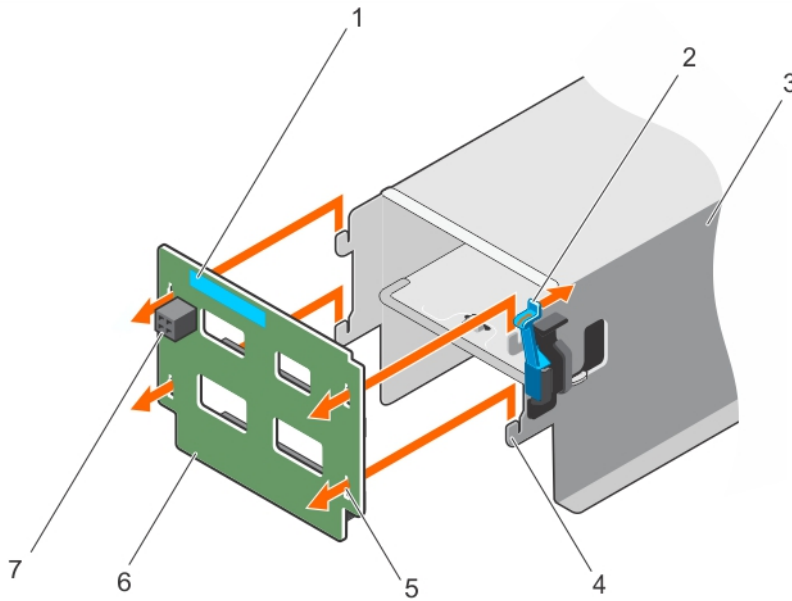


그림 63. 전원 접속기 보드 분리

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. 접촉점 | 2. 분리 래치 |
| 3. 전원 공급 장치 케이스 | 4. 고리(4개) |
| 5. 잠금 슬롯(4개) | 6. 전원 접속기 보드 |
| 7. FAN1 전원 커넥터 | |

다음 단계

1. 교체 전원 접속기 보드를 설치하고 모든 필수 케이블을 시스템 보드 및 하드 드라이브 후면판에 연결합니다.
2. 내부 하드 드라이브 케이스를 설치합니다.
3. 내부 하드 드라이브 캐리어를 설치합니다.
4. 해당하는 경우, PCIe 확장 카드 라이저를 설치합니다.
5. 해당하는 경우, 전원 및 데이터 케이블을 확장 카드에 연결합니다.
6. 냉각 덮개를 재설치합니다.
7. 해당하는 경우, 냉각 덮개의 확장 카드 래치를 열어 전체 길이 카드를 보호합니다.
8. 시스템 내부 작업을 마친 후에 섹션의 절차를 따릅니다.

관련 참조

[안전 지침](#) 페이지 52

관련 태스크

[시스템 내부 작업을 시작하기 전에](#) 페이지 52

- 냉각 덮개 분리 페이지 58
- (옵션 사양) 2.5인치 내부 하드 드라이브 캐리어 분리 페이지 75
- (선택 사양) 2.5인치 내부 하드 드라이브 케이스 분리 페이지 80
- 듀얼 라이저 모듈(선택 사양) 분리 페이지 91
- 내부 PERC 라이저 카드 분리 페이지 93
- 내부 PERC 라이저 설치 페이지 94
- 듀얼 라이저 모듈(선택 사양) 설치 페이지 92
- 전원 접속기 보드 설치 페이지 119
- (선택 사양) 2.5인치 내부 하드 드라이브 케이스 설치 페이지 82
- (옵션 사양) 2.5인치 내부 하드 드라이브 캐리어 설치 페이지 77
- 냉각 덮개 장착 페이지 59
- 시스템 내부 작업을 마친 후에 페이지 53

전원 접속기 보드 설치

전제조건

△ 주의: 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 안전 지침 섹션에 나열된 안전 지침을 따릅니다.
2. 시스템 내부에서 작업하기 전에 섹션의 절차를 따릅니다.
3. 냉각 덮개를 분리합니다.
- ① 노트:** 해당하는 경우, 냉각 덮개의 확장 카드 래치를 닫아 전체 길이 카드를 분리합니다.
4. 해당하는 경우, 전원 또는 데이터 케이블을 확장 카드에서 분리합니다.
5. 해당되는 경우에는 왼쪽 확장 카드 라이저를 분리합니다.
6. 내부 하드 드라이브 캐리어를 분리합니다.
7. 내부 하드 드라이브 케이스를 분리합니다.

단계

1. 전원 접속기 보드의 잠금 슬롯을 전원 공급 장치 케이스의 고리에 맞추고 제자리에 고정될 때까지 밀니다.
2. 해당하는 경우 전원 케이블을 배선하고 시스템 보드 및 하드 드라이브 후면판에 전원케이블을 연결합니다.
3. 전원 공급 장치 모듈을 원래 위치에 설치합니다.

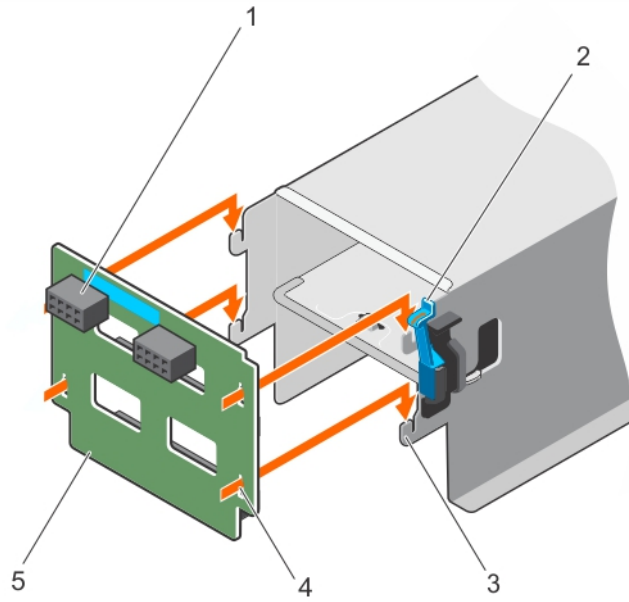


그림 64 . 전원 접속기 보드 설치

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. FAN1 전원 커넥터 | 2. 분리 래치 |
| 3. 고리(4개) | 4. 잠금 슬롯(4개) |
| 5. 전원 접속기 보드 | |

다음 단계

1. 해당하는 경우, PCIe 확장 카드 라이저를 설치합니다.
2. 해당하는 경우, 전원 및 데이터 케이블을 확장 카드에 연결합니다.
3. 내부 하드 드라이브 케이지를 설치합니다.
4. 내부 하드 드라이브 캐리어를 설치합니다.
5. 냉각 덮개를 재설치합니다.
6. 해당하는 경우, 냉각 덮개의 확장 카드 래치를 열어 전체 길이 카드를 보호합니다.
7. 시스템 내부 작업을 마친 후에 섹션의 절차를 따릅니다.

관련 참조

[안전 지침](#) 페이지 52

관련 태스크

- [시스템 내부 작업을 시작하기 전에](#) 페이지 52
- [냉각 덮개 분리](#) 페이지 58
- [\(옵션 사항\) 2.5인치 내부 하드 드라이브 캐리어 분리](#) 페이지 75
- [\(선택 사항\) 2.5인치 내부 하드 드라이브 케이지 분리](#) 페이지 80
- [전원 접속기 보드 분리](#) 페이지 117
- [듀얼 라이저 모듈\(선택 사항\) 분리](#) 페이지 91
- [내부 PERC 라이저 카드 분리](#) 페이지 93
- [내부 PERC 라이저 설치](#) 페이지 94
- [듀얼 라이저 모듈\(선택 사항\) 설치](#) 페이지 92
- [\(선택 사항\) 2.5인치 내부 하드 드라이브 케이지 설치](#) 페이지 82
- [\(옵션 사항\) 2.5인치 내부 하드 드라이브 캐리어 설치](#) 페이지 77
- [냉각 덮개 장착](#) 페이지 59
- [시스템 내부 작업을 마친 후에](#) 페이지 53

시스템 배터리

시스템 배터리는 실시간 클럭에 전원을 공급하고 시스템의 BIOS 설정을 저장하는 데 사용됩니다.

시스템 배터리 장착

전제조건

① 노트: 새 전지를 올바르게 설치하지 않으면 전지가 파열될 위험이 있습니다. 제조업체에서 권장하는 것과 동일하거나 동등한 종류의 전지로만 교체합니다. 자세한 내용은 시스템과 함께 제공된 안전 정보를 참조하십시오.

△ 주의: 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 안전 지침 섹션에 나열된 안전 지침을 따릅니다.
2. 시스템 내부에서 작업하기 전에 섹션의 절차를 따릅니다.
3. 플라스틱 스크라이브를 준비합니다.
4. 냉각 덮개를 분리합니다.
① 노트: 해당하는 경우, 냉각 덮개의 확장 카드 래치를 닫아 전체 길이 카드를 분리합니다.
5. 해당하는 경우 전원 또는 데이터 케이블을 확장 카드에서 분리합니다.
6. 해당되는 경우에는 확장 카드 라이저를 분리합니다.

단계

1. 배터리 소켓을 찾습니다. 시스템 보드 커넥터 섹션을 참조하십시오.
△ 주의: 배터리 커넥터의 손상을 방지하려면 배터리를 설치하거나 분리하는 경우 커넥터를 단단히 잡아야 합니다.
2. 아래 그림과 같이 플라스틱 스크라이브를 사용하여 시스템 배터리를 약간 들어 올립니다.

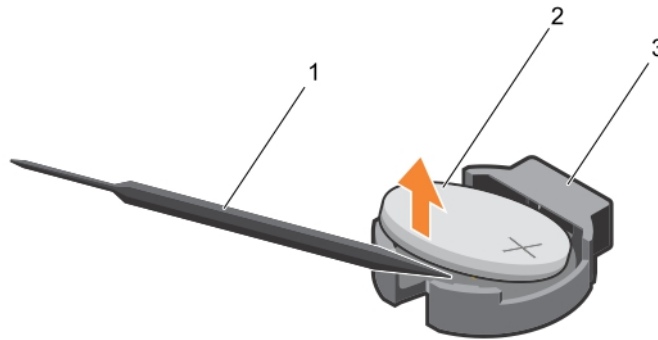


그림 65. 시스템 배터리 분리

- a. 플라스틱 스크라이브
 - b. 전지의 양극 쪽
 - c. 소켓
3. 새 시스템 전지를 설치하려면 전지의 양극(+)이 위로 향하게 전지를 잡고 커넥터의 고정 탭 아래로 밀습니다.
 4. 배터리가 제자리에 끼워질 때까지 커넥터 안으로 누릅니다.

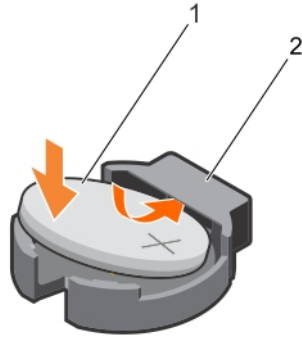


그림 66 . 시스템 배터리 설치

- a. 전지의 양극 쪽
- b. 소켓

다음 단계

1. 해당하는 경우, PCIe 확장 카드 라이저를 설치합니다.
2. 해당하는 경우, 전원 및 데이터 케이블을 확장 카드에 연결합니다.
3. 냉각 덮개를 재설치합니다.
4. 해당하는 경우, 냉각 덮개의 확장 카드 래치를 열어 전체 길이 카드를 보호합니다.
5. 시스템 내부 작업을 마친 후에 섹션의 절차를 따릅니다.
6. 부팅하는 동안 <F2> 키를 눌러 시스템 설치 프로그램을 실행하여 배터리가 올바르게 작동하는지 확인합니다.
7. 시스템 설정의 **Time(시간)** 및 **Date(날짜)** 필드에 정확한 시간과 날짜를 입력합니다.
8. 시스템 설정을 종료합니다.

관련 개념

[시스템 설치 프로그램](#) 페이지 25

관련 참조

[안전 지침](#) 페이지 52

관련 태스크

- [시스템 내부 작업을 시작하기 전에](#) 페이지 52
- [냉각 덮개 분리](#) 페이지 58
- [듀얼 라이저 모듈\(선택 사양\) 분리](#) 페이지 91
- [내부 PERC 라이저 카드 분리](#) 페이지 93
- [내부 PERC 라이저 설치](#) 페이지 94
- [듀얼 라이저 모듈\(선택 사양\) 설치](#) 페이지 92
- [냉각 덮개 장착](#) 페이지 59
- [시스템 내부 작업을 마친 후에](#) 페이지 53

하드 드라이브 후면판

12 하드 드라이브 시스템은 3.5인치 또는 2.5인치(x12) SAS/SATA 후면판을 지원합니다.

하드 드라이브 후면판 분리

전제조건

△ **주의:** 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

△ **주의:** 하드 드라이브 및 하드 드라이브 후면판의 손상을 방지하려면 하드 드라이브 후면판을 분리하기 전에 시스템에서 하드 드라이브를 분리해야 합니다.

△ **주의:** 하드 드라이브를 동일한 위치에 장착할 수 있도록 분리하기 전에 각 하드 드라이브의 번호를 기록하고 임시적으로 레이블을 붙여야 합니다.

1. 안전 지침 섹션에 나열된 안전 지침을 따릅니다.
2. 시스템 내부에서 작업하기 전에 섹션의 절차를 따릅니다.
3. 모든 하드 드라이브를 분리합니다.

단계

1. 왼쪽 제어판, SAS/SATA 데이터 케이블, 전원 케이블을 하드 드라이브 후면판에서 분리합니다.
2. 하드 드라이브 후면판 분리 탭을 눌러 새시에서 후면판을 분리합니다.
3. 시스템 새시의 고정 고리가 새시 슬롯에서 하드 드라이브 후면판의 슬롯에서 빠질 때까지 시스템에서 하드 드라이브 후면판을 밀니다.
4. 후면판을 부분적으로 들어 올려 시스템에서 분리하고 제어판 케이블, USB 케이블 및 후면판 신호 케이블을 분리합니다.
5. 시스템에서 후면판을 들어 올려 빼냅니다.

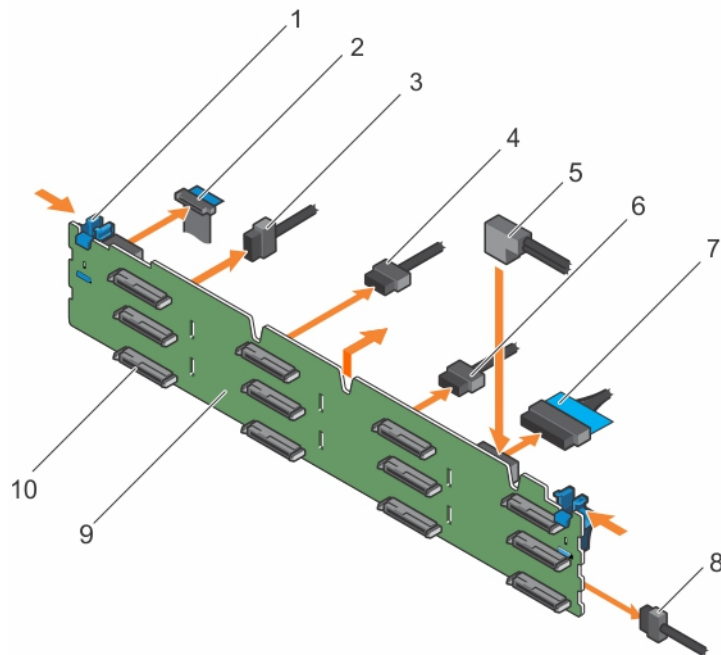


그림 67. SAS/SATA 후면판 분리

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 분리 탭(2개) 3. 후면판 신호 케이블 5. SAS 케이블 B1/A1 7. 제어판 9. 하드 드라이브 후면판 | <ol style="list-style-type: none"> 2. 왼쪽 제어판 플렉스 케이블 4. 후면판 전원 케이블 6. USB 케이블 8. 후면판 전원 케이블 10. 하드 드라이브 후면판 커넥터(12개) |
|--|---|

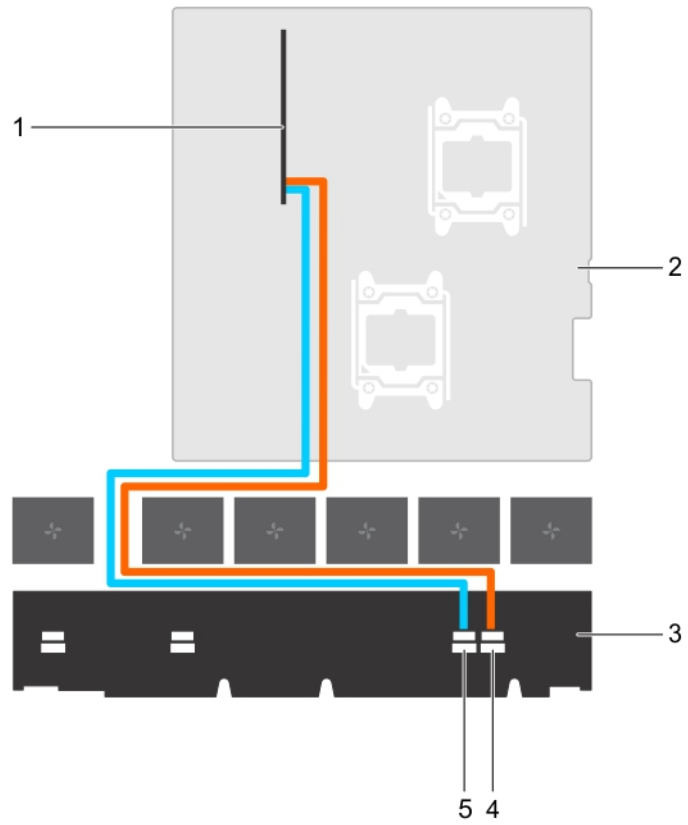


그림 68 . 하드 드라이브 후면판과 라이저 모듈이 없는 RAID 컨트롤러 카드 간의 케이블 연결

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. RAID 컨트롤러 | 2. 시스템 보드 |
| 3. 후면판 | 4. 후면판의 SAS A 커넥터 |
| 5. 후면판의 SAS B 커넥터 | |

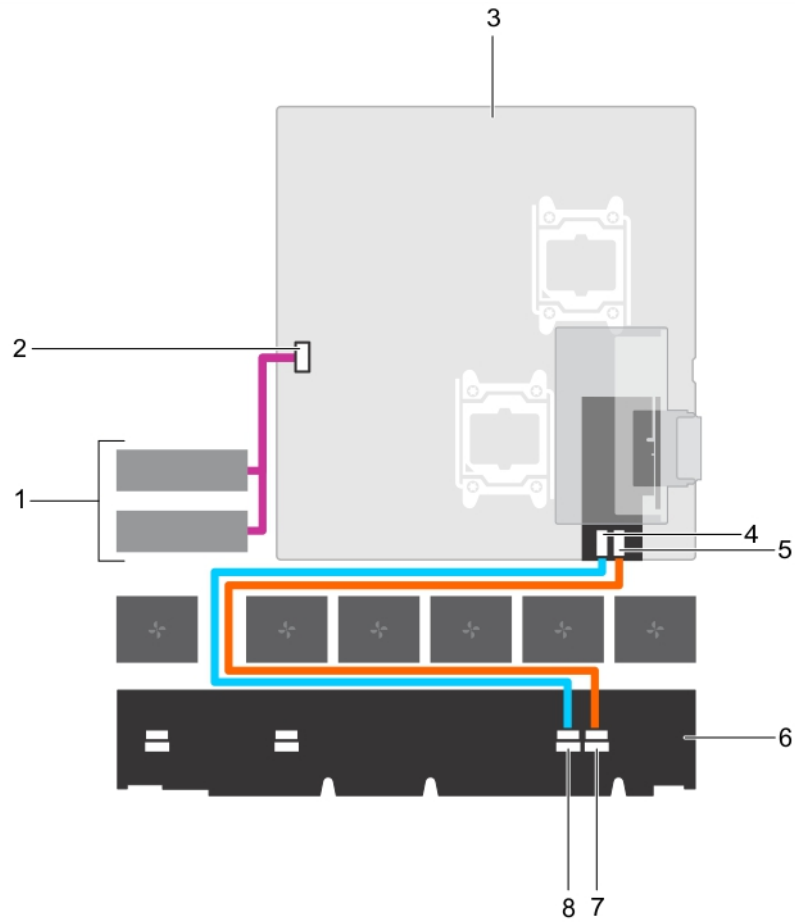


그림 69 . 하드 드라이브 후면판과 내부 PERC 라이저 및 내부 하드 드라이브 연결부에 있는 RAID 컨트롤러 간의 케이블 연결

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. 내부 하드 드라이브(2개) | 2. 내부 SATA 커넥터 |
| 3. 시스템 보드 | 4. RAID 컨트롤러의 SAS A 커넥터 |
| 5. RAID 컨트롤러의 SAS B 커넥터 | 6. 후면판 |
| 7. 후면판의 SAS B 커넥터 | 8. 후면판의 SAS A 커넥터 |

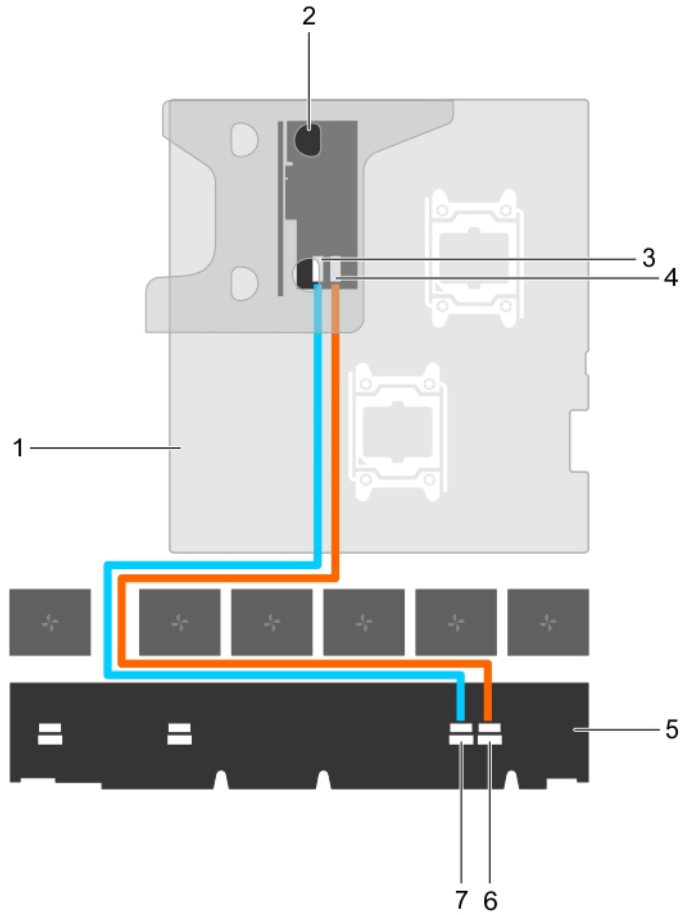


그림 70 . 듀얼 라이저 모듈의 하드 드라이브 후면판 RAID 컨트롤러 간의 케이블 연결

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. 시스템 보드 | 2. 듀얼 라이저 모듈의 RAID 컨트롤러 |
| 3. RAID 컨트롤러의 SAS A 커넥터 | 4. RAID 컨트롤러의 SAS B 커넥터 |
| 5. 후면판 | 6. 후면판의 SAS B 커넥터 |
| 7. 후면판의 SAS A 커넥터 | |

다음 단계

1. 하드 드라이브 후면판에 데이터 케이블 및 전원 케이블을 다시 연결합니다.
2. SAS/SATA/SSD 하드 드라이브를 원래 위치에 설치합니다.
3. 시스템 내부 작업을 마친 후에 섹션의 절차를 따릅니다.

관련 참조

[안전 지침](#) 페이지 52

관련 태스크

- [시스템 내부 작업을 시작하기 전에](#) 페이지 52
- [핫 스왑 가능한 하드 드라이브 캐리어 분리](#) 페이지 67
- [핫 스왑 가능 하드 드라이브 캐리어 설치](#) 페이지 68
- [시스템 내부 작업을 마친 후에](#) 페이지 53

하드 드라이브 후면판 설치

전제조건

주의: 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 안전 지침 섹션에 나열된 안전 지침을 따릅니다.
2. 시스템 내부에서 작업하기 전에 섹션의 절차를 따릅니다.
3. 데이터, 신호 및 전원 케이블을 후면판에서 분리합니다.
4. 모든 SAS/SATA/SSD 하드 드라이브를 분리합니다.

단계

1. 새시에 있는 고리를 기준으로 하드 드라이브 후면판을 새시에 맞춥니다.
2. 분리 탭이 제자리에 고정될 때까지 하드 드라이브 후면판을 내립니다.
3. 후면판에 SAS/SATA/SSD 데이터, 신호 및 전원 케이블을 연결합니다.

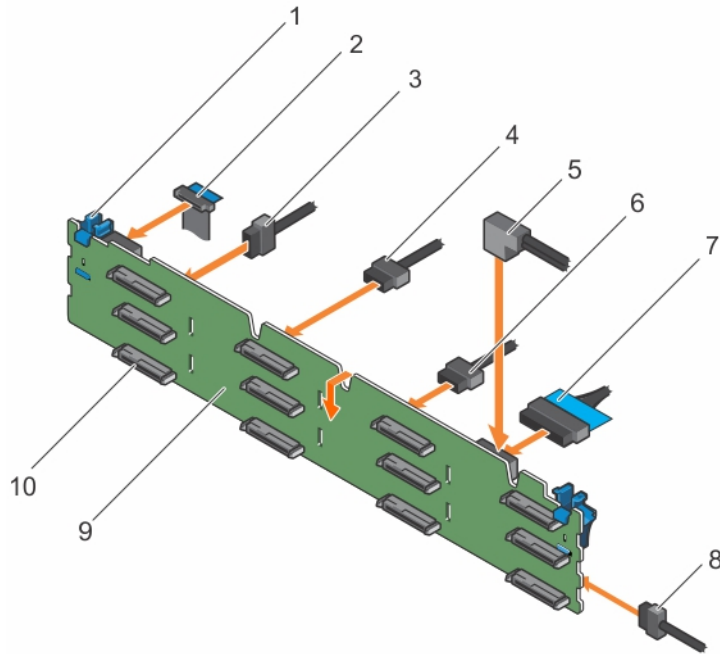


그림 71. 하드 드라이브 후면판 설치

- | | |
|------------------|--------------------------|
| 1. 분리 탭(2개) | 2. 왼쪽 제어판 플렉스 케이블 |
| 3. 후면판 신호 케이블 | 4. 후면판 전원 케이블 |
| 5. SAS 케이블 B1/A1 | 6. USB 케이블 |
| 7. 제어판 | 8. 후면판 전원 케이블 |
| 9. 하드 드라이브 후면판 | 10. 하드 드라이브 후면판 커넥터(12개) |

다음 단계

1. SAS/SATA/SSD 하드 드라이브를 원래 위치에 설치합니다.
2. 데이터, 신호 및 전원 케이블을 후면판에 다시 연결합니다.
3. 시스템 내부 작업을 마친 후에 섹션의 절차를 따릅니다.

관련 참조

[안전 지침](#) 페이지 52

관련 태스크

- 시스템 내부 작업을 시작하기 전에 페이지 52
- 핫 스왑 가능한 하드 드라이브 캐리어 분리 페이지 67
- 하드 드라이브 후면판 분리 페이지 122
- 핫 스왑 가능 하드 드라이브 캐리어 설치 페이지 68
- 시스템 내부 작업을 마친 후에 페이지 53

제어판

왼쪽 제어판 분리

전제조건

△ 주의: 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

- 안전 지침 섹션에 나열된 안전 지침을 따릅니다.
- 시스템 내부에서 작업하기 전에 섹션의 절차를 따릅니다.
- T15 Torx 드라이버를 준비합니다.

△ 주의: 왼쪽 콘솔 케이블을 분리할 때 과도하게 힘을 가하면 커넥터가 손상될 수 있으므로 지나치게 힘을 가하지 마십시오.

단계

- 플라스틱 당김 탭을 잡아당겨 왼쪽 제어판 케이블을 하드 드라이브 후면판에서 분리합니다.
- 왼쪽 제어판을 새시에 고정시키는 나사를 제거합니다.
- 플라스틱 당김 탭을 커넥터 가까이로 접습니다.
- 커넥터 및 플라스틱 당김 탭을 새시 채널을 거쳐 통과시키면서 왼쪽 제어판 케이블을 잡아당깁니다.

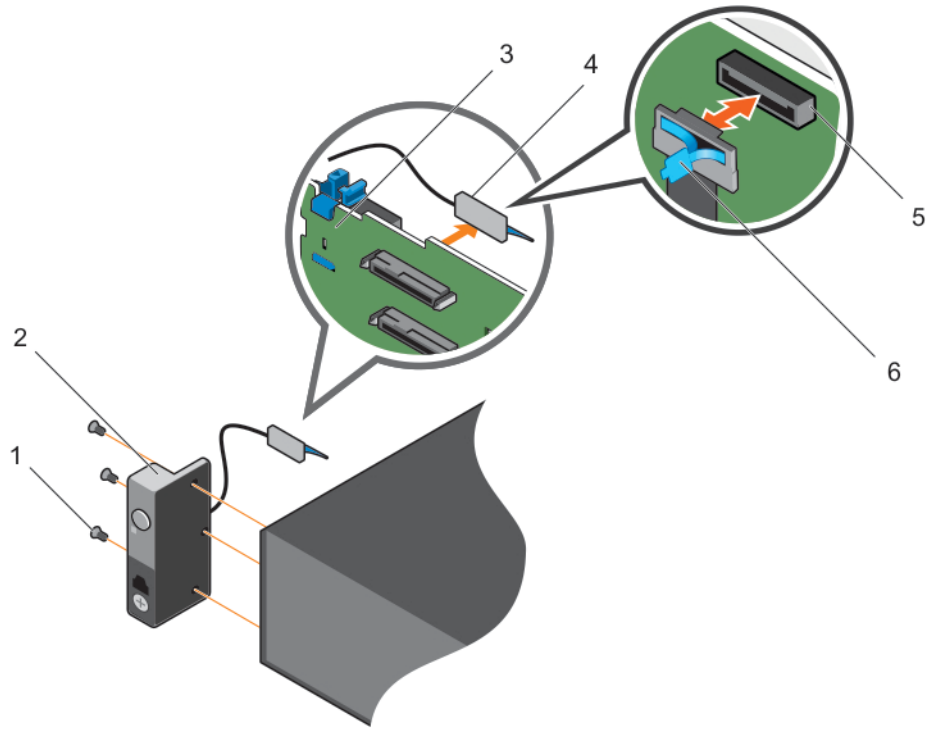


그림 72. 왼쪽 제어판 분리

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. 나사(3개) | 2. 왼쪽 제어판 |
| 3. 하드 드라이브 후면판 | 4. 왼쪽 제어판 커넥터 |
| 5. 하드 드라이브 후면판의 왼쪽 제어판 커넥터 | 6. 플라스틱 당김 탭 |

다음 단계

1. 왼쪽 제어판을 장착합니다.
2. 시스템 내부 작업을 마친 후에 섹션의 절차를 따릅니다.

관련 참조

[안전 지침](#) 페이지 52

관련 태스크

[시스템 내부 작업을 시작하기 전에](#) 페이지 52

[왼쪽 제어판 설치](#) 페이지 129

[시스템 내부 작업을 마친 후에](#) 페이지 53

왼쪽 제어판 설치

전제조건

△ 주의: 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 안전 지침 섹션에 나열된 안전 지침을 따릅니다.
2. 시스템 내부에서 작업하기 전에 섹션의 절차를 따릅니다.
3. T15 Torx 드라이버를 준비합니다.

단계

1. 케이블에 PPID 레이블을 감습니다.
2. 당김 탭을 커넥터 가까이로 접고 커넥터 및 당김 탭을 채널 안으로 넣습니다.
3. 채널을 완전히 통과할 때까지 케이블을 밀니다.
4. 나사를 조여 왼쪽 제어판을 새시에 고정시킵니다.
① | 노트: 케이블이 조여지거나 구겨지지 않도록 적절하게 배선해야 합니다.
5. 커넥터의 가운데를 밀어 하드 드라이브 후면판에 케이블 커넥터를 연결합니다.

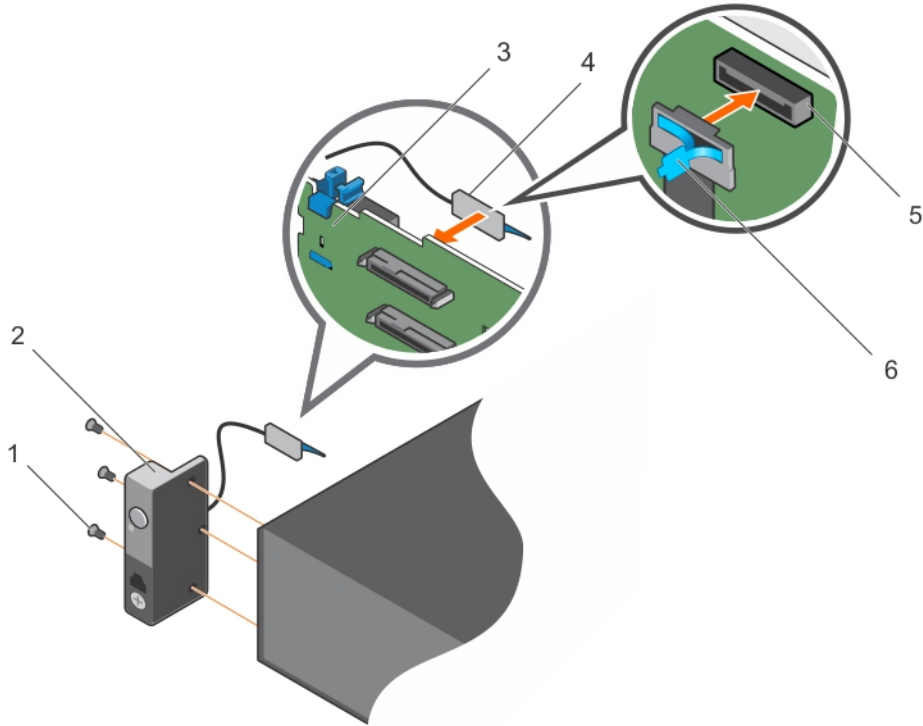


그림 73. 왼쪽 제어판 설치

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. 나사(3개) | 2. 왼쪽 제어판 |
| 3. 하드 드라이브 후면판 | 4. 왼쪽 제어판 커넥터 |
| 5. 하드 드라이브 후면판의 왼쪽 제어판 커넥터 | 6. 플라스틱 당김 탭 |

다음 단계

시스템 내부 작업을 마친 후에 섹션의 절차를 따릅니다.

관련 참조

[안전 지침](#) 페이지 52

관련 태스크

[시스템 내부 작업을 시작하기 전에](#) 페이지 52

[왼쪽 제어판 분리](#) 페이지 128

[시스템 내부 작업을 마친 후에](#) 페이지 53

오른쪽 제어판 분리

전제조건

△ **주의:** 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 안전 지침 섹션에 나열된 안전 지침을 따릅니다.
2. 시스템 내부에서 작업하기 전에 섹션의 절차를 따릅니다.
3. T15 Torx 드라이버를 준비합니다.

△ **주의:** 오른쪽 제어판 모듈은 ZIF(zero insertion force) 커넥터를 사용하여 후면판에 연결되어 있습니다. 오른쪽 제어판 케이블의 손상을 방지하려면, 오른쪽 제어판 케이블을 분리 또는 설치하기 전에 하드 드라이브 후면판의 ZIF 커넥터 잠금 탭 해제를 합니다. 오른쪽 제어판 모듈을 분리할 때 지나치게 힘을 주지 마십시오 커넥터가 손상될 수 있습니다.

단계

1. 오른쪽 제어판 케이블 커넥터의 잠금 탭을 들어 올리고 잠금을 풉니다.
2. 오른쪽 제어판 케이블을 후면판에서 분리합니다.
3. 오른쪽 제어판을 새시에 고정하는 나사를 풉니다.
4. 새시의 채널을 통해 오른쪽 제어판 케이블을 잡아당깁니다.

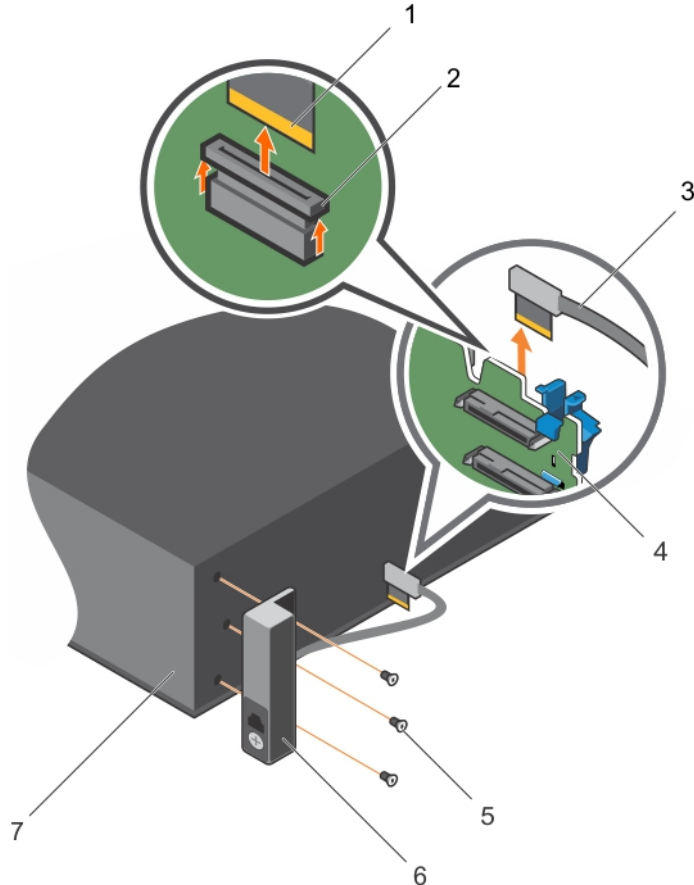


그림 74. 오른쪽 제어판 분리

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1. 오른쪽 제어판 케이블 커넥터 | 2. 하드 드라이브 후면판의 ZIF 커넥터 |
| 3. 오른쪽 콘솔 케이블 | 4. 하드 드라이브 후면판 |
| 5. 나사(3개) | 6. 오른쪽 제어판 |
| 7. 새시 | |

다음 단계

1. 오른쪽 제어판을 교체합니다.
2. 시스템 내부 작업을 마친 후에 섹션의 절차를 따릅니다.

관련 참조

[안전 지침](#) 페이지 52

관련 태스크

[시스템 내부 작업을 시작하기 전에](#) 페이지 52

[오른쪽 제어판 설치](#) 페이지 132

[시스템 내부 작업을 마친 후에](#) 페이지 53

오른쪽 제어판 설치

전제조건

△ 주의: 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 안전 지침 섹션에 나열된 안전 지침을 따릅니다.
2. 시스템 내부에서 작업하기 전에 섹션의 절차를 따릅니다.
3. T15 Torx 드라이버를 준비합니다.

단계

1. 케이블에 PPID 레이블을 감습니다.
2. 채널을 완전히 통과할 때까지 케이블을 밀니다.

△ 주의: 오른쪽 제어판 케이블의 손상을 방지하려면 하드 드라이브 후면판의 커넥터에서 오른쪽 제어판 케이블을 분리하거나 설치하기 전에 잠금 탭을 분리해야 합니다.

3. 잠겨 있으면 오른쪽 제어판 케이블 커넥터의 잠금 탭을 시계 방향으로 90도 돌려 잠금을 풉니다.
4. 오른쪽 제어판 케이블을 하드 드라이브 후면판의 커넥터에 연결합니다.
5. 오른쪽 제어판 케이블 커넥터 카운터의 잠금 탭을 시계 반대 방향으로 90도 돌려 잠급니다.
6. 나사를 조여 오른쪽 제어판을 새시에 고정시킵니다.

i 노트: 케이블이 조여지거나 구겨지지 않도록 적절하게 배선해야 합니다.

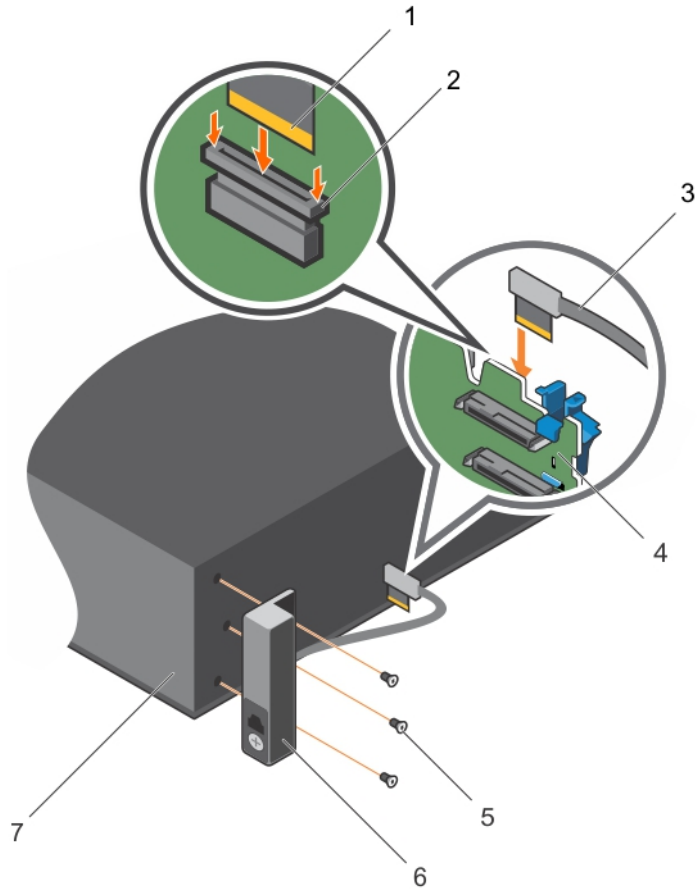


그림 75 . 오른쪽 제어판 설치

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1. 오른쪽 제어판 케이블 커넥터 | 2. 하드 드라이브 후면판의 ZIF 커넥터 |
| 3. 오른쪽 콘솔 케이블 | 4. 하드 드라이브 후면판 |
| 5. 나사(3개) | 6. 오른쪽 제어판 |
| 7. 샤페 | |

다음 단계

시스템 내부 작업을 마친 후에 섹션의 절차를 따릅니다.

관련 참조

[안전 지침](#) 페이지 52

관련 태스크

[시스템 내부 작업을 시작하기 전에](#) 페이지 52

[오른쪽 제어판 분리](#) 페이지 131

[시스템 내부 작업을 마친 후에](#) 페이지 53

시스템 보드

(마더보드라고도 하는) 시스템 보드는 시스템의 다양한 구성 요소 또는 주변 장치를 연결하는 데 사용되는 다양한 커넥터가 있는 시스템의 주 인쇄 회로 기판입니다. 시스템 보드는 통신을 할 수 있도록 시스템의 구성 요소에 전기 연결을 제공합니다.

시스템 보드 제거

전제조건

△ **주의:** 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 안전 지침 섹션에 나열된 안전 지침을 따릅니다.
2. 시스템 내부에서 작업하기 전에 섹션의 절차를 따릅니다.
3. 다음 구성요소를 분리 또는 연결 해제 합니다.

- a. 냉각 덮개
- b. 냉각 팬
- c. 전원 공급 장치
- d. 확장 카드 라이저
- e. 내부 PERC 라이저 카드
- f. 방열판 또는 방열판 보호물
- g. 프로세서 또는 프로세서 보호물

△ **주의:** 프로세서 소켓 핀의 손상을 방지하려면 흠이 있는 시스템 보드를 교체할 때 프로세서 소켓을 프로세서 보호 캡으로 덮었는지 확인하십시오.

- h. 메모리 모듈 및 메모리 모듈 보호물
4. 십자 드라이버(# 2)를 준비합니다.

단계

1. 시스템 보드에서 SAS 케이블을 분리합니다.
2. 시스템 보드에서 다른 모든 데이터 및 전원 케이블을 분리합니다.

△ **주의:** 새시에서 시스템 보드를 분리하는 동안 시스템 식별 단추가 손상되지 않도록 주의하십시오.

△ **주의:** 메모리 모듈, 프로세서 또는 그 밖의 구성요소를 들고 시스템 보드를 들어올리지 마십시오.

3. 새시에 시스템 보드를 고정시키는 나사를 분리합니다.

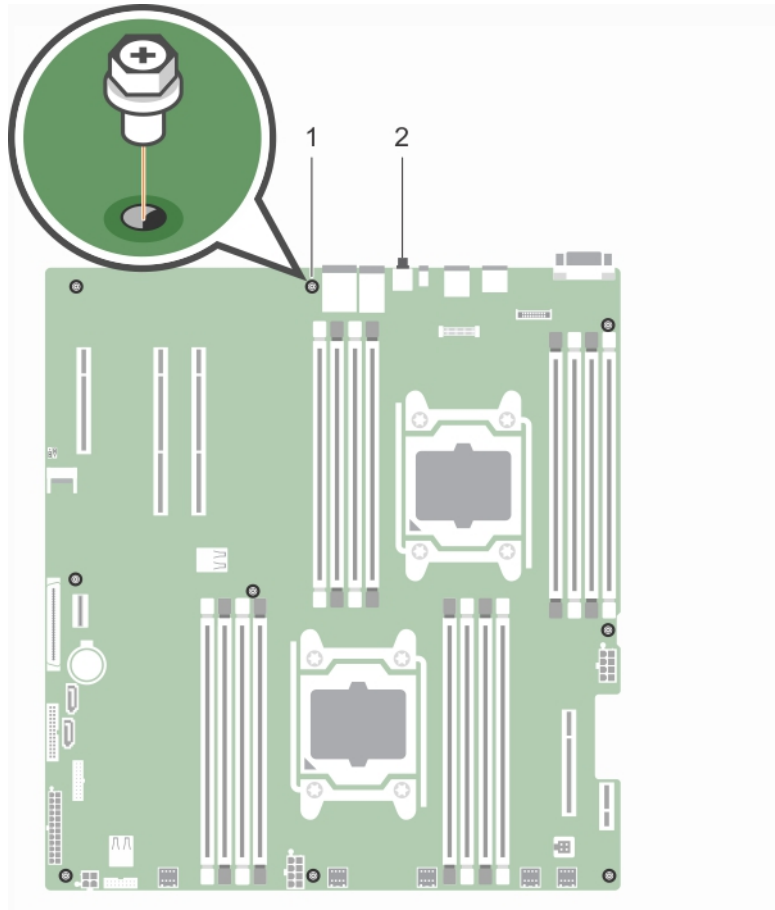


그림 76 . 시스템 보드에 있는 나사 위치

- a. 나사(9개)
 - b. 시스템 식별 단추
4. 시스템 보드를 들어 올리고 새시의 전면을 향해 밀어 넣습니다.

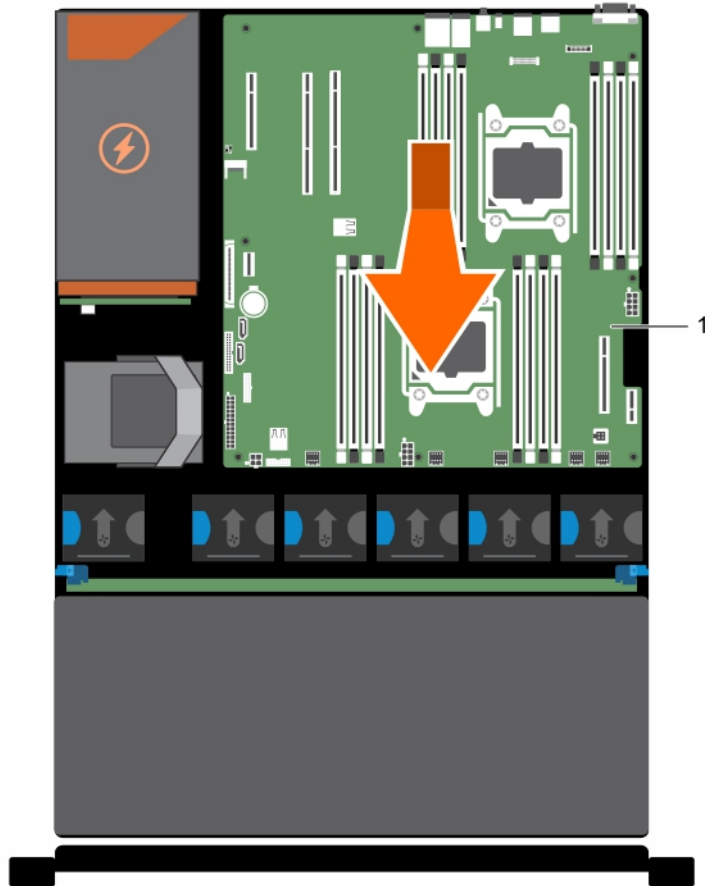


그림 77. 시스템 보드 제거

a. 시스템 보드

관련 참조

안전 지침 페이지 52

관련 태스크

시스템 내부 작업을 시작하기 전에 페이지 52

냉각 덮개 분리 페이지 58

냉각 팬 분리 페이지 84

AC 전원 공급 장치 분리 페이지 115

듀얼 라이저 모듈(선택 사양) 분리 페이지 91

내부 PERC 라이저 카드 분리 페이지 93

방열판 분리 페이지 106

프로세서 분리 페이지 107

메모리 모듈 분리 페이지 64

시스템 보드 설치

전제조건

△ 주의: 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 안전 지침 섹션에 나열된 안전 지침을 따릅니다.

2. 시스템 내부에서 작업하기 전에 섹션의 절차를 따릅니다.
3. 십자 드라이버(# 2)를 준비합니다.

단계

1. 새 시스템 보드 조립품의 포장을 풉니다.

△ 주의: 메모리 모듈, 프로세서 또는 그 밖의 구성요소를 들고 시스템 보드를 들어올리지 마십시오.

△ 주의: 시스템 보드를 새시에 배치하는 동안 시스템 식별 단추가 손상되지 않도록 주의하십시오.

2. 시스템 보드를 잡아 새시 안으로 내려놓습니다.
3. 보드가 제자리에 고정될 때까지 새시 후면 방향으로 시스템 보드를 밀니다.

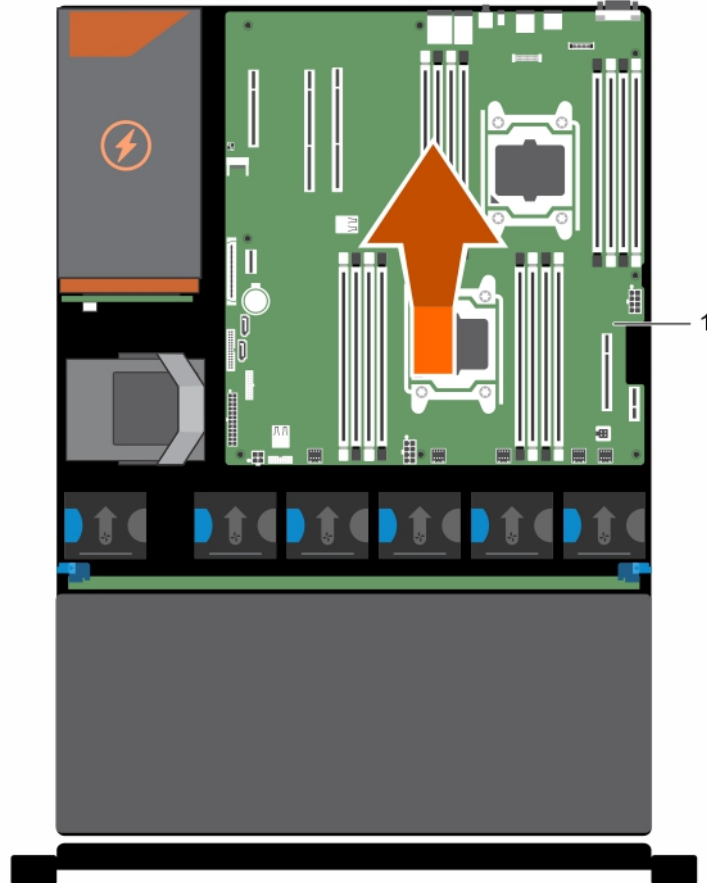


그림 78. 시스템 보드 설치

a. 시스템 보드

4. 시스템 보드를 새시에 고정시키는 나사를 끼웁니다.

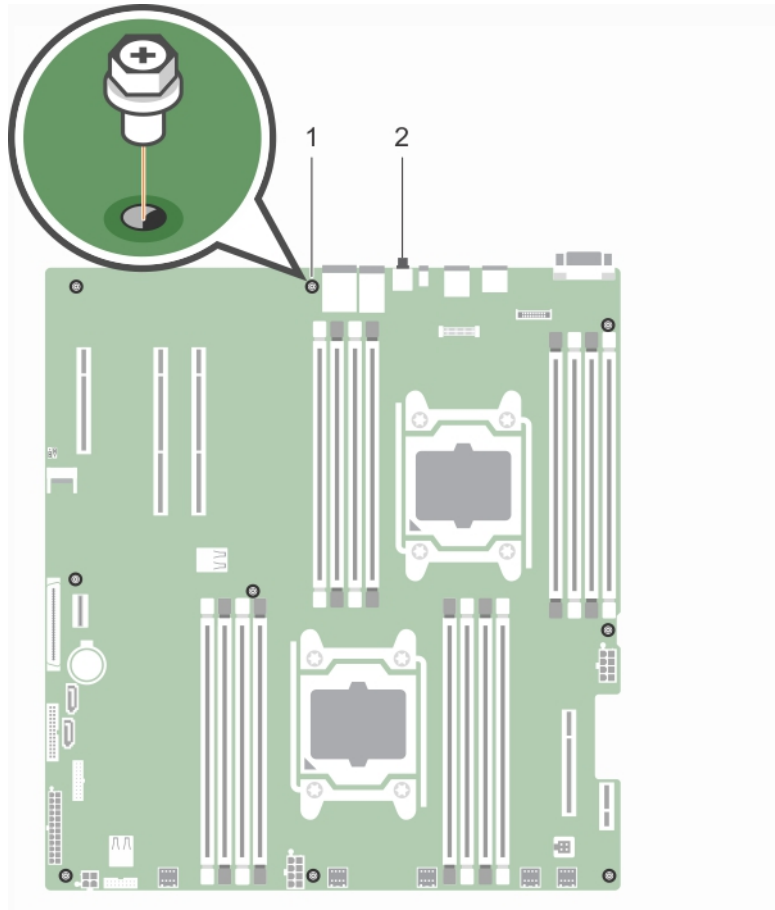


그림 79 . 시스템 보드에 있는 나사 위치

- a. 나사(9개)
- b. 시스템 식별 단추

다음 단계

1. 다음 구성요소를 설치 또는 연결합니다.
 - a. 내부 PERC 라이저 카드
 - b. 확장 카드 라이저
 - c. 방열판 또는 방열판 보호물
 - d. 프로세서 또는 프로세서 보호물
 - e. 메모리 모듈 및 메모리 모듈 보호물
 - f. 냉각 팬
 - g. 냉각 덮개
 - h. 전원 공급 장치
2. 모든 케이블을 시스템 보드에 다시 연결합니다.
 - 이 노트:** 시스템 내부의 케이블은 새시 벽을 따라 배선해야 합니다.
3. 시스템 내부 작업을 마친 후에 섹션의 절차를 따릅니다.
4. 다음과 같은 사항을 확인합니다.
 - a. 간편 복원 기능을 사용하여 서비스 태그를 복원할 수 있습니다.
 - b. BIOS 및 iDRAC 버전을 업데이트합니다.

관련 참조

[안전 지침](#) 페이지 52

관련 태스크

- 메모리 모듈 설치 페이지 66
- 프로세서 설치 페이지 110
- 방열판 설치 페이지 111
- 내부 PERC 라이저 설치 페이지 94
- 듀얼 라이저 모듈(선택 사양) 설치 페이지 92
- AC 전원 공급 장치 설치 페이지 116
- 냉각 팬 설치 페이지 86
- 냉각 덮개 장착 페이지 59
- 시스템 내부 작업을 마친 후에 페이지 53

시스템 설정을 사용하여 시스템 서비스 태그 입력

간편한 복원을 사용하여 서비스 태그를 복원하는 데 실패한 경우, 시스템 설정을 사용하여 서비스 태그를 입력할 수 있습니다.

단계

1. 시스템의 전원을 끕니다.
2. F2 키를 눌러 시스템 설정을 시작합니다.
3. **서비스 태그 설정**을 클릭합니다.
4. 서비스 태그를 입력합니다.
 - 이 노트:** 서비스 태그 필드가 비어있는 경우에만 서비스 태그를 입력할 수 있습니다. 올바른 서비스 태그를 입력했는지 확인합니다. 서비스 태그를 입력한 후에는 업데이트하거나 변경할 수 없습니다.
5. **확인**을 클릭합니다.
6. 신규 또는 기존 iDRAC Enterprise 라이선스를 가져옵니다.

자세한 내용은 www.dell.com/poweredge manuals에서 *Integrated Dell Remote Access Controller 사용자 가이드*를 참조하십시오.

간편한 복원 기능을 사용하여 서비스 태그를 복원

간편 복구 기능을 사용하면 시스템 보드를 교체한 후에 서비스 태그, 라이선스, UEFI 구성, 시스템 구성 데이터를 복원할 수 있습니다. 모든 데이터는 백업 플래시 장치 백업됩니다. BIOS가 백업 플래시 장치에서 새 시스템 보드와 서비스 태그를 감지하는 경우 BIOS는 사용자에게 백업 정보를 복원하라는 메시지를 표시합니다.

단계

1. 시스템의 전원을 끕니다.

BIOS가 새 시스템 보드를 감지하고 백업 플래시 장치에 서비스 태그가 존재하는 경우 BIOS가 서비스 태그, 라이선스 상태, **UEFI 진단 프로그램** 버전을 표시합니다.
2. 다음 단계 중 하나를 수행합니다.
 - **Y**를 눌러 서비스 태그, 라이선스 및 진단 정보를 복구합니다.

복구 프로세스가 완료되면 BIOS가 시스템 구성 데이터를 복구하라는 메시지를 표시합니다.
3. 다음 단계 중 하나를 수행합니다.
 - **Y**를 눌러 시스템 구성 데이터를 복원합니다.
 - **N**을 눌러 기본 구성 설정을 사용합니다.

복구 프로세스가 완료되면 시스템이 재시작됩니다.

시스템 진단 프로그램 사용

시스템에 문제가 발생하면 기술 지원에 문의하기 전에 시스템 진단 프로그램을 실행합니다. 시스템 진단 프로그램은 추가 장비 없이 또는 데이터를 손실할 위험 없이 시스템 하드웨어를 테스트하기 위해 실행됩니다. 자체적으로 문제를 해결할 수 없는 경우에는 서비스 및 지원 담당 직원이 진단 검사 결과를 사용하여 문제 해결을 지원할 수 있습니다.

① 노트: OEM 진단 이벤트 메시지에 대한 자세한 정보는 13세대 Dell PowerEdge 서버 버전 1.2용 이벤트 및 오류 메시지 참조 가이드를 참조하십시오.

주제:

- Dell 내장형 시스템 진단 프로그램

Dell 내장형 시스템 진단 프로그램

① 노트: Dell 내장형 시스템 진단 프로그램은 ePSA(Enhanced Pre-boot System Assessment) 진단 프로그램이라고도 합니다.

내장형 시스템 진단 프로그램은 특정 장치 그룹 또는 장치에 대해 일련의 옵션을 제공하여 사용자가 다음을 수행할 수 있게 합니다.

- 자동으로 테스트 또는 상호 작용 모드를 실행합니다.
- 테스트를 반복합니다.
- 테스트 결과를 표시 또는 저장합니다.
- 오류가 발생한 장치에 대한 추가 정보를 제공하기 위해 추가 테스트 옵션으로 세부 검사를 실행합니다.
- 테스트가 성공적으로 완료되었음을 알리는 상태 메시지를 봅니다.
- 테스트 중 발생하는 문제를 알리는 오류 메시지를 봅니다.

내장형 시스템 진단 프로그램 사용 시기

시스템이 부팅되지 않는다면 내장형 시스템 진단 프로그램(ePSA)을 실행하십시오.

부팅 관리자에서 내장형 시스템 진단 프로그램 실행

전제조건

시스템이 부팅되지 않는다면 내장형 시스템 진단 프로그램(ePSA)을 실행하십시오.

단계

1. 시스템 부팅 시, F10을 누릅니다.
2. 위쪽 및 아래쪽 화살표 키를 사용하여 **System Utilities(시스템 유틸리티) > Launch Diagnostics(진단 프로그램 시작)**를 선택합니다.
ePSA Pre-boot System Assessment(ePSA 사전 부팅 시스템 평가) 창이 표시되고, 시스템에서 검색된 모든 장치가 이 창에 나열됩니다. 진단 프로그램은 검색된 모든 장치에 대해 검사를 실행합니다.

시스템 진단 제어

메뉴	설명
구성	감지된 모든 장치의 구성 및 상태 정보를 표시합니다.
결과	실행된 모든 검사의 결과를 표시합니다.
시스템 상태	시스템 성능에 대한 현재 개요를 제공합니다.

메뉴

이벤트 로그

설명

시스템에서 실행된 모든 테스트의 결과를 타임스탬프와 함께 보여주는 로그를 표시합니다. 이벤트 설명이 하나 이상 기록되어 있으면 이 로그가 표시됩니다.

점퍼 및 커넥터

이 주제에서는 점퍼에 대한 특정 정보를 제공합니다. 또한 점퍼 및 스위치에 대한 몇 가지 기본 정보를 제공하고 시스템의 다양한 보드에 있는 커넥터에 대해 설명합니다. 시스템 보드의 점퍼는 시스템 및 설정 암호를 비활성화하는 데 도움이 됩니다. 구성 요소와 케이블을 올바르게 설치하려면 시스템 보드의 커넥터를 알고 있어야 합니다.





주제:

- 시스템 보드 점퍼 설정
- 잊은 암호 비활성화
- 시스템 보드 커넥터

시스템 보드 점퍼 설정

암호 점퍼를 재설정하여 암호를 비활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 분실된 암호 비활성화 섹션을 참조하십시오.

표 37. 시스템 보드 점퍼 설정

점퍼	설정	설명
PWRD_EN	 2 4 6 (default)	암호 기능이 활성화됩니다(핀 2-4).
	 2 4	암호 기능이 비활성화됩니다(핀 4-6). iDRAC 로컬 액세스가 다음 AC 전원 주기에서 잠금 해제됩니다.
NVRAM_CLR	 1 3 5 (default)	다음 시스템 부팅 시 구성 설정이 유지됩니다(핀 3-5).
	 1 3	시스템 부팅 시 구성 설정이 지워집니다(핀 1-3).

잊은 암호 비활성화

시스템의 소프트웨어 보안 기능에는 시스템 암호와 설정 암호가 포함됩니다. PASSWORD 점퍼는 이러한 암호 기능을 활성화하거나 비활성화하고 현재 사용 중인 모든 암호를 지웁니다.

단계

1. 시스템 및 장착된 모든 주변 장치를 끄고 시스템을 전원 콘센트에서 분리합니다.
2. 시스템 덮개를 분리합니다.
3. 시스템 보드 점퍼의 점퍼를 핀 4 및 6에서 핀 2 및 4로 이동합니다.
4. 시스템 덮개를 장착합니다.

점퍼가 핀 2 및 4에 있는 상태에서 시스템을 부팅할 때까지 기존 암호가 비활성화되거나 지워지지 않습니다. 그러나 새 시스템 및/또는 설정 암호를 지정하기 전에 점퍼를 다시 핀 4 및 6으로 이동해야 합니다.

노트: 점퍼가 핀 2 및 4에 있는 상태에서 새 시스템 및/또는 설정 암호를 지정하면 다음에 부팅할 때 새 암호가 비활성화됩니다.

5. 시스템을 전원 콘센트에 다시 연결하고 시스템 및 시스템에 연결된 주변 장치의 전원을 모두 켭니다.
6. 시스템 및 장착된 모든 주변 장치를 끄고 시스템을 전원 콘센트에서 분리합니다.
7. 시스템 덮개를 분리합니다.
8. 시스템 보드 점퍼의 점퍼를 핀 2 및 4에서 핀 4 및 6으로 이동합니다.
9. 시스템 덮개를 장착합니다.

- 10. 시스템을 전원 콘센트에 다시 연결하고 시스템 및 시스템에 연결된 주변 장치의 전원을 모두 켭니다.
- 11. 새 시스템 및/또는 설정 암호를 할당합니다.

관련 태스크

시스템 덮개 분리 페이지 53

시스템 덮개 장착 페이지 54

시스템 보드 커넥터

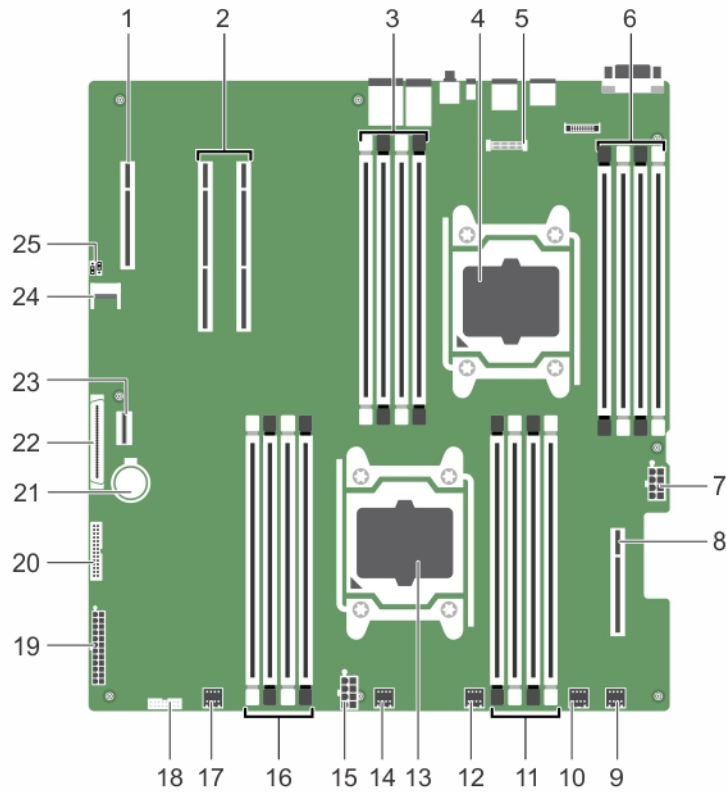


그림 80. 시스템 보드 커넥터 및 점퍼

표 38. 시스템 보드 커넥터 및 점퍼

항목	커넥터	설명
1	PCIE_G3_X8 (PCH)	PCIe 카드 슬롯 3(x4)
2	PCIE_G3_X16(CPU1)	PCIe 슬롯 2 및 PCIe 슬롯 1(Pcie 슬롯은 CPU2 소켓 가까이 위치)
3	B1, B5, B2, B6	CPU2 채널 0 및 1용 DIMM
4	CPU2	프로세서 소켓 2
5	J-AMEA	원격 관리 포트 카드 커넥터
6	B8, B4, B7, B3	CPU2 채널 2 및 3용 DIMM
7	CPU2_PWR_C(P3)	CPU2 전원 커넥터
8	Int_PcIE_G3_X8(CPU2)	내부 PCIe 슬롯
9	FAN6	냉각 팬 6 커넥터

표 38. 시스템 보드 커넥터 및 점퍼 (계속)

항목	커넥터	설명
10	FAN5	냉각 팬 5 커넥터
11	A1, A5, A2, A6	CPU1 채널 0 및 1용 DIMM
12	FAN4	냉각 팬 4 커넥터
13	CPU1	프로세서 소켓 1
14	FAN3	냉각 팬 3 커넥터
15	PWR_CONN B (P2)	CPU1 전원 커넥터
16	A8, A4, A7, A3	CPU1 채널 2 및 3용 DIMM
17	FAN2	냉각 팬 2 커넥터
18	BP_SIG	후면판 신호 커넥터
19	SYS_PWR_CONN(P1)	18핀 전원 커넥터
20	PIB_CONN	전원 인터페이스 보드 신호 커넥터
21	BATTERY(배터리)	시스템 전지 커넥터
22	CTRL_PNL	제어판 신호 커넥터
23	J_SATA_A	미니 SAS 커넥터
24	TPM_MODULE	TPM(Trusted Platform Module) 커넥터
25	J_PSWD_NVRAM	암호 지우기/NVRAM 점퍼

시스템 문제 해결

안전 제일 - 사용자 및 시스템

이 노트: 해결 방법에 대한 검증은 출하 시 제공되는 하드웨어 구성을 사용하여 수행되었습니다.

주제:

- 시스템 시작 오류 문제 해결
- 외부 연결 문제 해결
- 비디오 서브시스템 문제 해결
- USB 디바이스 문제 해결
- 직렬 입력 및 출력 디바이스 문제 해결
- NIC 문제 해결
- 침수된 시스템 문제 해결
- 손상된 시스템 문제 해결
- 시스템 배터리 문제 해결
- 전원 공급 장치 문제 해결
- 냉각 문제 해결
- 냉각 팬 문제 해결
- 시스템 메모리 문제 해결
- 드라이브 또는 SSD 문제 해결
- 스토리지 컨트롤러 문제 해결
- 확장 카드 문제 해결
- 프로세서 문제 해결

시스템 시작 오류 문제 해결

UEFI 부팅 관리자에서 운영 체제를 설치한 후 시스템을 BIOS 부팅 모드로 부팅하면 시스템가 응답을 중지합니다. 이 문제를 방지하려면 운영 체제를 설치한 모드와 동일한 부팅 모드로 부팅해야 합니다.

기타 모든 시작 문제는 화면에 표시되는 시스템 메시지를 참고하십시오.

외부 연결 문제 해결

외부 디바이스의 문제를 해결하기 전에 모든 외부 케이블이 시스템의 외부 커넥터에 안전하게 연결되어 있는지 확인하십시오.

- 시스템의 기술 사양과 외부 디바이스를 비교하여 호환성을 확인하십시오.
- 외부 디바이스 기능을 일부 유사한 다른 시스템과 함께 점검하여 디바이스가 정상적으로 작동하고 있는지 확인하십시오.
- 이 시스템과 유사한 다른 외부 디바이스를 함께 점검하여 시스템 포트가 정상적으로 작동하고 있는지 확인하십시오.

추가로 궁금한 사항이 있으면 [전역 기술 지원](#)에 문의하십시오.

비디오 서브시스템 문제 해결

단계

1. 모니터에 대한 케이블 연결(전원 및 디스플레이)을 확인합니다.
2. 시스템과 모니터 사이의 비디오 인터페이스 케이블 연결을 확인합니다.

결과

검사가 성공적으로 완료되는 경우 비디오 하드웨어와 관련된 문제가 아닙니다.

관련 참조

[도움말 보기](#) 페이지 156

USB 디바이스 문제 해결

전제조건

① | 노트: 1~6단계를 따라 USB 키보드 또는 마우스의 문제를 해결합니다. 다른 USB 디바이스의 경우 7단계로 이동하십시오.

단계

1. 키보드 및/또는 마우스 케이블을 시스템에서 연결 해제한 후 다시 연결합니다.
2. 문제가 지속되면 키보드 및/또는 마우스를 시스템의 다른 USB 포트에 연결합니다.
3. 문제가 해결되면 시스템을 재시작하고 System Setup으로 들어가 작동하지 않는 USB 포트가 활성화되었는지 확인합니다.
① | 노트: 이전 운영 체제에서는 USB 3.0이 지원되지 않을 수 있습니다.
4. 시스템 설정에서 USB 3.0이 활성화되어 있는지 확인하십시오. 활성화되어 있으면 이를 비활성화하고 문제가 해결되는지 확인하십시오.
5. 문제가 해결되지 않으면, 올바르게 작동하는 키보드 또는 마우스로 교체하십시오.
문제가 해결되지 않으면 7단계로 진행하여 시스템에 연결된 다른 USB 디바이스의 문제를 해결합니다.
문제가 해결되지 않으면 문제 해결을 진행하여 시스템에 연결된 다른 USB 디바이스의 문제를 해결합니다.
6. 연결된 모든 USB 디바이스의 전원을 끄고 시스템에서 연결 해제합니다.
7. 시스템을 재시작합니다.
8. 키보드가 작동하는 경우 모든 시스템 설정 프로그램을 실행하여 **Integrated Devices(내장형 장치)** 화면에서 USB 포트가 활성화되어 있는지 확인합니다. 키보드가 작동하지 않는 경우 원격 액세스를 사용하여 USB 옵션을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.
9. 시스템 설정에서 USB 3.0이 활성화되어 있는지 확인하십시오. 활성화되어 있으면 이를 비활성화하고 시스템을 재시작합니다.
10. 시스템에 액세스할 수 없으면 시스템 내 NVRAM_CLR 점퍼를 재설정하고 BIOS를 기본 설정으로 복원합니다. 시스템 보드 점퍼 설정 섹션을 참조하십시오.
11. 각 USB 디바이스를 하나씩 다시 연결하고 전원을 켭니다.
12. USB 장치에 동일한 문제가 발생하면 해당 디바이스의 전원을 끄고 USB 케이블을 상태가 양호한 케이블로 교체한 후 장치의 전원을 켭니다.

관련 개념

[시스템 설치 프로그램](#) 페이지 25

관련 참조

[도움말 보기](#) 페이지 156

[시스템 보드 점퍼 설정](#) 페이지 142

직렬 입력 및 출력 디바이스 문제 해결

단계

1. 시스템 및 직렬 포트에 연결된 모든 주변 기기를 끕니다.
2. 직렬 인터페이스 케이블을 올바르게 작동하는 케이블로 교체하고 시스템 및 I/O 직렬 디바이스의 전원을 켭니다.
문제가 해결되면 인터페이스 케이블을 상태가 양호한 케이블로 교체합니다.
3. 시스템 및 I/O 직렬 디바이스를 끄고 직렬 디바이스를 호환 디바이스로 교체합니다.


4. 시스템 및 I/O 직렬 디바이스를 켭니다.

관련 참조

[도움말 보기](#) 페이지 156

NIC 문제 해결

전제조건

 **노트:** NDC(Network Daughter Card) 슬롯은 핫 플러그를 지원하지 않습니다.

단계

- 적절한 진단 테스트를 실행합니다. 자세한 내용은 수행 가능한 진단 테스트에 대한 시스템 진단 프로그램 사용 섹션을 참조하십시오.
- 시스템을 재시작하고 NIC 컨트롤러와 관련된 시스템 메시지를 확인합니다.
- NIC 커넥터에서 해당 표시등을 확인합니다.
 - 링크 표시등이 켜지지 않는 경우 연결된 케이블이 해제되었을 수 있습니다.
 - 작동 표시등에 빛이 나지 않은 경우 네트워크 드라이버 파일이 손상되었거나 누락되었을 수 있습니다. 필요에 따라 드라이버를 설치하거나 교체합니다. 자세한 내용은 NIC 설명서를 참조하십시오.
 - 상태가 양호한 다른 네트워크 케이블을 시도해 보십시오.
 - 문제가 지속되는 경우 스위치 또는 허브의 다른 커넥터를 사용합니다.
- 적절한 드라이버가 설치되어 있고 프로토콜이 바인딩되는지 확인합니다. 자세한 내용은 NIC 설명서를 참조하십시오.
- 시스템 설치 프로그램을 시작하고 **Integrated Devices**(내장형 장치) 화면에서 NIC 포트가 활성화되어 있는지 확인합니다.
- 네트워크의 NIC, 허브 및 스위치가 모두 동일한 데이터 전송 속도 및 듀플렉스로 설정되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 각 네트워크 디바이스에 대한 설명서를 참조하십시오.
- 네트워크의 NIC 및 스위치가 모두 동일한 데이터 전송 속도 및 듀플렉스로 설정되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 각 네트워크 디바이스에 대한 설명서를 참조하십시오.
- 모든 네트워크 케이블이 올바른 유형이고 최대 길이를 초과하지 않았는지 확인합니다.

관련 참조

[도움말 보기](#) 페이지 156

[시스템 진단 프로그램 사용](#) 페이지 140

침수된 시스템 문제 해결

단계

- 시스템 및 장착된 주변 기기를 끄고 전기 콘센트에서 시스템을 연결 해제합니다.
- 시스템 커버를 제거합니다.
- 시스템에서 다음 구성요소(설치된 경우)를 분리합니다.
 - 전원 공급 장치
 - 옵티컬 드라이브
 - 하드 드라이브
 - 하드 드라이브 후면판
 - USB 메모리 키
 - 하드 드라이브 트레이
 - 냉각 덮개
 - 확장 카드 라이저(설치된 경우)
 - 확장 카드
 - 냉각 팬 조립품(설치된 경우)
 - 냉각 팬
 - 메모리 모듈

- 프로세서 및 방열판
- 시스템 보드

4. 최소한 하루 이상 시스템을 건조시킵니다.
5. 3단계에서 분리한 구성 요소를 다시 설치합니다(확장 카드 제외).
6. 시스템 커버를 설치합니다.
7. 시스템 및 장착된 주변 기기를 켵니다.
8. 시스템이 올바르게 시작되면 시스템을 종료하고 분리한 모든 확장 카드를 다시 설치합니다.
9. 적절한 진단 테스트를 실행합니다. 자세한 내용은 시스템 진단 프로그램 사용 섹션을 참조하십시오.

관련 참조

[도움말 보기](#) 페이지 156

[시스템 진단 프로그램 사용](#) 페이지 140

관련 태스크

[시스템 덮개 분리](#) 페이지 53

[하드 드라이브 후면판 분리](#) 페이지 122

[냉각 덮개 분리](#) 페이지 58

[냉각 팬 분리](#) 페이지 84

[AC 전원 공급 장치 분리](#) 페이지 115

[핫 스왑 가능한 하드 드라이브 캐리어 분리](#) 페이지 67

[방열판 분리](#) 페이지 106

[프로세서 분리](#) 페이지 107


[메모리 모듈 분리](#) 페이지 64

[시스템 보드 제거](#) 페이지 134

[시스템 덮개 장착](#) 페이지 54

손상된 시스템 문제 해결

전제조건

 **주의:** 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

단계

1. 시스템 및 장착된 주변 기기를 끄고 전기 콘센트에서 시스템을 연결 해제합니다.
2. 시스템 커버를 제거합니다.
3. 다음 구성부품이 올바르게 설치되어 있는지 확인합니다.
 - 냉각 덮개
 - 확장 카드 라이저(설치된 경우)
 - 확장 카드
 - 전원 공급 장치
 - 냉각 팬 조립품(설치된 경우)
 - 냉각 팬
 - 프로세서 및 방열판
 - 메모리 모듈
 - 드라이브 캐리어 또는 케이징
 - 드라이브 백플레인
4. 모든 케이블이 올바르게 연결되었는지 확인합니다.
5. 시스템 커버를 설치합니다.
6. 적절한 진단 테스트를 실행합니다. 자세한 내용은 시스템 진단 프로그램 사용 섹션을 참조하십시오.

관련 참조

[도움말 보기](#) 페이지 156

[시스템 진단 프로그램 사용](#) 페이지 140

관련 태스크

[시스템 덮개 분리](#) 페이지 53

[방열판 설치](#) 페이지 111

[프로세서 설치](#) 페이지 110

[메모리 모듈 설치](#) 페이지 66

[핫 스왑 가능 하드 드라이브 캐리어 설치](#) 페이지 68

[하드 드라이브 후면판 설치](#) 페이지 127

[시스템 덮개 장착](#) 페이지 54

시스템 배터리 문제 해결

전제조건

△ 주의: 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

ⓘ 노트: 장기간(몇 주 또는 몇 달) 시스템을 사용하지 않을 경우 NVRAM의 시스템 구성 정보가 손실될 수 있습니다. 이 문제는 전지에 결함이 있는 경우 발생합니다.

ⓘ 노트: 일부 소프트웨어로 인해 시스템의 시간이 빨라지거나 느려질 수 있습니다. 시스템 설치에 설정된 시간을 제외하고 시스템의 모든 기능이 정상적으로 작동하는 경우 배터리 결함이 아닌 소프트웨어로 인한 문제일 수 있습니다.

단계

1. 시스템 설정을 통해 시간 및 날짜를 다시 입력합니다.
2. 시스템을 끄고 최소 한 시간 동안 전원 콘센트에서 시스템을 분리한 상태로 둡니다.
3. 시스템을 전원 콘센트에 다시 연결하고 시스템을 켭니다.
4. 시스템 설정을 실행합니다.

시스템 설정에 표시된 시간 및 날짜가 정확하지 않은 경우 SEL(System Error Log)의 시스템 배터리 메시지를 확인합니다.

관련 개념

[시스템 설치 프로그램](#) 페이지 25

관련 참조

[도움말 보기](#) 페이지 156

전원 공급 장치 문제 해결

전제조건

△ 주의: 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

다음 섹션에서는 전원 및 전원 공급 장치 문제 해결에 관한 정보를 제공합니다.

ⓘ 노트: PSU(Power Supply Unit)는 핫 플러깅을 지원하지 않습니다.

전원 공급 문제 해결

단계

1. 전원 버튼을 눌러 시스템이 켜져 있는지 확인합니다. 전원 버튼을 눌렀을 때 전원 표시등이 켜지지 않으면 전원 버튼을 세게 누르십시오.
2. 올바르게 작동하는 다른 전원 공급 장치를 연결하고 시스템 보드에 결함이 없는지 확인합니다.
3. 느슨한 연결이 없는지 확인합니다.
예를 들어 전원 케이블이 느슨하게 연결되었습니다.
4. 전원이 관련 표준을 충족하는지 확인합니다.
5. 단락이 없는지 확인합니다.
6. 라인 전압이 필요한 사양을 만족하는지 자격이 있는 전기 기사가 확인합니다.

결과

이 노트: 일부 전원 공급 장치에는 정격 용량을 제공하려면 200~240V AC가 필요합니다. 자세한 내용은 www.dell.com/poweredgemanuals에서 설치 및 서비스 매뉴얼의 시스템 기술 사양 섹션을 참조하십시오.

전원 공급 장치 문제

단계

1. 느슨한 연결이 없는지 확인합니다.
예를 들어 전원 케이블이 느슨하게 연결되었습니다.
2. PSU(전원 공급 장치) 핸들 또는 LED에서 PSU가 올바르게 작동하고 있다고 나타나는지 확인합니다.
PSU 표시등에 대한 자세한 내용은 전원 표시등 코드 섹션을 참조하십시오.
3. 최근에 시스템을 업그레이드한 경우 PSU가 새로운 시스템을 지원하는 충분한 전력이 되는지 확인하십시오.
4. 중복 PSU 구성을 사용하는 경우 두 PSU의 유형과 와트가 동일한지 확인합니다.
더 높은 와트의 전원 공급 장치로 업그레이드해야 할 수 있습니다.
5. 후면에 Extended Power Performance(EPP) 레이블이 있는 PSU를 사용하고 있는지 확인하십시오.
6. PSU를 재장착합니다.
이 노트: PSU를 설치한 후, 시스템에서 PSU를 인식하고 올바르게 작동하는지 확인하는 데 몇 초간의 시간이 소요됩니다.
문제가 지속되는 경우 도움말 얻기 섹션을 참조하십시오.

관련 참조

[도움말 보기](#) 페이지 156

[중복 전원 공급 장치 표시등 코드](#) 페이지 13

냉각 문제 해결

△ 주의: 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

다음과 같은 조건이 충족되어야 합니다.

- 시스템 커버, 냉각 덮개, EMI 필터 패널 또는 후면 필터 브래킷이 제거되지 않았습니다.
- 주위 온도가 시스템별 주위 온도보다 높지 않아야 합니다.
- 외부 공기 흐름이 막히지 않아야 합니다.
- 냉각 팬이 분리되어 있거나 장애가 있지 않아야 합니다
- 확장 카드 설치 지침을 따라야 합니다.

다음 방법 중 하나를 사용하여 냉각을 추가할 수 있습니다.

iDRAC 웹 GUI에서 다음 단계를 따르십시오.

1. **Hardware > Fans > Setup**을 클릭합니다.
2. **Fan Speed Offset** 드롭다운 목록에서 필요한 냉각 수준을 선택하거나 사용자 지정 값으로 최소 팬 속도를 설정합니다. F2 시스템 설정에서 다음 단계를 따르십시오.

1. **iDRAC Settings > Thermal**을 선택하고 팬 속도 오프셋 또는 최소 팬 속도에서 더 높은 팬 속도를 설정할 수 있습니다.

RACADM 명령에서 다음 단계를 따르십시오.

1. `racadm help system.thermalsettings` 명령을 실행합니다.

자세한 정보는 www.dell.com/poweredge manuals에서 *Integrated Dell Remote Access 사용자 가이드*를 참조하십시오.

냉각 팬 문제 해결

전제조건

△ 주의: 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

① 노트: 시스템의 관리 소프트웨어에서 팬 번호를 참조하고 있습니다. 특정 팬에 문제가 발생한 경우, 냉각 팬 어셈블리의 팬 번호를 메모하여 쉽게 확인하고 교체할 수 있습니다.

단계

1. 팬 또는 팬의 전원 케이블을 다시 장착합니다.
2. 시스템을 재시작합니다.

관련 참조

[안전 지침 페이지 52](#)

[도움말 보기 페이지 156](#)

관련 태스크

[시스템 내부 작업을 시작하기 전에 페이지 52](#)

[시스템 덮개 분리 페이지 53](#)

[냉각 팬 설치 페이지 86](#)

[시스템 덮개 장착 페이지 54](#)

시스템 메모리 문제 해결

전제조건

△ 주의: 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

① 노트: 메모리 슬롯은 핫 플러깅을 지원하지 않습니다.

① 노트: NVDIMM-N 배터리는 핫 플러깅을 지원하지 않습니다.

단계

1. 시스템이 작동하는 경우 적절한 진단 테스트를 실행합니다. 수행 가능한 진단 테스트에 대한 시스템 진단 프로그램 사용 섹션을 참조하십시오.

진단 테스트에서 오류가 있음을 나타내면 진단 테스트에서 제공한 개선 조치를 따릅니다.

2. 시스템이 작동하지 않는 경우 시스템 및 연결된 주변 기기를 끄고 전원에서 시스템을 분리합니다. 최소한 10초 동안 기다린 후 시스템을 다시 연결하여 전원을 켭니다.
3. 시스템 및 연결된 주변 기기를 켜고 화면에 표시되는 메시지를 참고합니다.
특정 메모리 모듈에 결함이 있음을 나타내는 오류 메시지가 표시되면 12단계로 이동합니다.
4. 시스템 설치를 시작하고 시스템 메모리 설정을 확인합니다. 필요한 경우 메모리 설정을 변경하십시오.
메모리 설정이 설치된 메모리와 일치하지만 문제가 계속 나타나는 경우 12단계로 이동합니다.
5. 시스템 및 장착된 주변 기기를 끄고 전기 콘센트에서 시스템을 연결 해제합니다.
6. 시스템 커버를 제거합니다.
7. 메모리 채널이 제대로 설치되었는지 확인합니다.
이 노트: 시스템 이벤트 로그 또는 시스템 메시지를 참조하여 오류가 있는 메모리의 모듈의 위치를 확인하십시오. 메모리 디바이스를 다시 설치합니다.
8. 메모리 모듈을 해당 소켓에 다시 장착합니다.
9. 시스템 커버를 설치합니다.
10. 시스템 설치를 시작하고 시스템 메모리 설정을 확인합니다.
문제가 해결되지 않으면 11단계를 진행합니다.
11. 시스템 커버를 제거합니다.
12. 진단 검사 또는 오류 메시지에 특정 메모리 모듈에 결함이 있는 것으로 나타나는 경우 모듈을 상태가 양호한 메모리 모듈로 교체합니다.
13. 지정되지 않은 결함이 있는 메모리 모듈의 문제를 해결하려면 첫 번째 DIMM 소켓에 있는 메모리 모듈을 유형 및 용량이 같은 모듈로 교체합니다.
화면에 오류 메시지가 표시되는 경우 설치한 1개 이상의 DIMM 유형에 문제가 있거나, DIMM이 올바르게 설치되지 않았거나, DIMM에 결함이 있을 수 있습니다. 문제를 해결하려면 화면에 표시되는 지침을 따릅니다.
14. 시스템 커버를 설치합니다.
15. 시스템이 부팅될 때 표시되는 오류 메시지 및 시스템 전면의 진단 표시등을 확인합니다.
16. 계속해서 메모리 문제가 나타나면 설치된 각 메모리 모듈에 대해 12단계에서 15단계를 반복하십시오.

관련 개념

[시스템 설치 프로그램](#) 페이지 25

관련 참조

[도움말 보기](#) 페이지 156

[시스템 진단 프로그램 사용](#) 페이지 140

관련 태스크

[시스템 덮개 분리](#) 페이지 53

[메모리 모듈 분리](#) 페이지 64

[메모리 모듈 설치](#) 페이지 66

[시스템 덮개 장착](#) 페이지 54

드라이브 또는 SSD 문제 해결

전제조건

주의: 이 문제 해결 절차를 수행하면 드라이브에 저장된 데이터가 삭제될 수 있습니다. 계속하기 전에 드라이브에 있는 모든 파일을 백업하십시오.

주의: 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

단계

1. 적절한 진단 테스트를 실행합니다. 시스템 진단 사용 섹션을 참조하십시오.
진단 검사 결과에 따라 필요한 경우 다음 단계를 수행합니다.
2. 시스템에 RAID 컨트롤러가 있고 드라이브가 RAID 어레이로 구성되어 있는 경우 다음 단계를 수행하십시오.
 - a. 드라이브가 RAID 어레이로 올바르게 구성되어 있는지 확인합니다.
 - b. 드라이브를 오프라인으로 전환하고 드라이브를 다시 장착합니다.
 - c. 구성 유틸리티를 종료하고 시스템이 운영 체제로 부팅되도록 합니다.
3. 컨트롤러 카드에 필요한 디바이스 드라이버가 올바르게 설치 및 구성되었는지 확인합니다. 자세한 정보는 운영 체제 문서 자료를 참조하십시오.
4. 시스템을 재시작한 후 System Setup(시스템 설정)으로 들어갑니다.
5. 컨트롤러가 활성화되어 있고 드라이브가 시스템 설정에 표시되는지 확인합니다.

관련 개념

[시스템 설치 프로그램 페이지 25](#)

관련 참조

[도움말 보기 페이지 156](#)

[시스템 진단 프로그램 사용 페이지 140](#)

스토리지 컨트롤러 문제 해결

△ 주의: 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

i 노트: 컨트롤러의 문제를 해결하는 경우 운영 체제 및 컨트롤러의 설명서를 참조하십시오.

i 노트: 미니 PERC 소켓은 핫 플러깅을 지원하지 않습니다.

1. 적절한 진단 테스트를 실행합니다. 시스템 진단 사용 섹션을 참조하십시오.
2. 시스템 및 장착된 주변 기기를 끄고 전기 콘센트에서 시스템을 연결 해제합니다.
3. 시스템 커버를 제거합니다.
4. 설치된 확장 카드가 확장 카드 설치 지침을 준수하는지 확인합니다.
5. 각 확장 카드가 해당 커넥터에 단단히 연결되어 있는지 확인합니다.
6. 시스템 커버를 설치합니다.
7. 시스템을 전기 콘센트에 다시 연결하고 시스템 및 연결된 주변 기기를 켵니다.
8. 문제가 해결되지 않을 경우 시스템 및 장착된 주변 기기를 끄고 전기 콘센트에서 시스템을 분리합니다.
9. 시스템 커버를 제거합니다.
10. 시스템에 설치된 확장 카드를 모두 분리합니다.
11. 시스템 커버를 설치합니다.
12. 시스템을 전기 콘센트에 다시 연결하고 시스템 및 연결된 주변 기기를 켵니다.
13. 적절한 진단 테스트를 실행합니다. 시스템 진단 사용 섹션을 참조하십시오.
14. 10단계에서 분리한 각 확장 카드에 대해 다음 단계를 수행합니다.
 - a. 시스템 및 장착된 주변 기기를 끄고 전기 콘센트에서 시스템을 연결 해제합니다.
 - b. 시스템 커버를 제거합니다.
 - c. 확장 카드 중 하나를 다시 설치합니다.
 - d. 시스템 커버를 설치합니다.
 - e. 적절한 진단 테스트를 실행합니다. 시스템 진단 사용 섹션을 참조하십시오.

관련 참조

[도움말 보기 페이지 156](#)

[시스템 진단 프로그램 사용 페이지 140](#)

관련 태스크

시스템 덮개 분리 페이지 53

시스템 덮개 장착 페이지 54

확장 카드 문제 해결

전제조건

△ 주의: 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

ⓘ 노트: 확장 카드의 문제를 해결하는 경우 운영 체제 및 확장 카드 설명서를 참조하십시오.

ⓘ 노트: 라이저 슬롯은 핫 플러깅을 지원하지 않습니다.

단계

1. 적절한 진단 테스트를 실행합니다. 시스템 진단 사용 섹션을 참조하십시오.
2. 시스템 및 장착된 주변 기기를 끄고 전기 콘센트에서 시스템을 연결 해제합니다.
3. 시스템 커버를 제거합니다.
4. 각 확장 카드가 해당 커넥터에 단단히 연결되어 있는지 확인합니다.
5. 시스템 커버를 설치합니다.
6. 시스템 및 장착된 주변 기기를 켵니다.
7. 문제가 해결되지 않을 경우 시스템 및 장착된 주변 기기를 끄고 전기 콘센트에서 시스템을 분리합니다.
8. 시스템 커버를 제거합니다.
9. 시스템에 설치된 확장 카드를 모두 분리합니다.
10. 시스템 커버를 설치합니다.
11. 적절한 진단 테스트를 실행합니다. 시스템 진단 사용 섹션을 참조하십시오.
12. 8단계에서 분리한 각 확장 카드에 대해 다음 단계를 수행합니다.
 - a. 시스템 및 장착된 주변 기기를 끄고 전기 콘센트에서 시스템을 연결 해제합니다.
 - b. 시스템 커버를 제거합니다.
 - c. 확장 카드 중 하나를 다시 설치합니다.
 - d. 시스템 커버를 설치합니다.
 - e. 적절한 진단 테스트를 실행합니다. 시스템 진단 사용 섹션을 참조하십시오.

관련 참조

도움말 보기 페이지 156

시스템 진단 프로그램 사용 페이지 140

관련 태스크

시스템 덮개 분리 페이지 53

시스템 덮개 장착 페이지 54

프로세서 문제 해결

전제조건

△ 주의: 대부분의 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

ⓘ 노트: 프로세서 소켓은 핫 플러깅을 지원하지 않습니다.

단계

1. 적절한 진단 테스트를 실행합니다. 시스템 진단 사용 섹션을 참조하십시오.
2. 시스템 및 장착된 주변 기기를 끄고 전기 콘센트에서 시스템을 연결 해제합니다.
3. 시스템 커버를 제거합니다.
4. 프로세서 및 방열판 이 올바르게 설치되어 있는지 확인합니다.
5. 시스템 커버를 설치합니다.
6. 적절한 진단 테스트를 실행합니다. 시스템 진단 사용 섹션을 참조하십시오.

관련 참조

[도움말 보기](#) 페이지 156

[시스템 진단 프로그램 사용](#) 페이지 140

관련 태스크

[시스템 덮개 분리](#) 페이지 53

[시스템 덮개 장착](#) 페이지 54

도움말 보기

주제:

- Dell EMC에 문의하기
- 설명서에 대한 사용자 의견

Dell EMC에 문의하기

Dell EMC는 다양한 온라인 및 전화 기반의 지원 및 서비스 옵션을 제공합니다. 인터넷에 연결되어 있지 않은 경우 구매 송장, 포장 명세서, 청구서 또는 Dell EMC 제품 카탈로그에서 연락처 정보를 확인할 수 있습니다. 제공 여부는 국가/지역 및 제품에 따라 다르며 일부 서비스는 소재 지역에 제공되지 않을 수 있습니다. 판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제에 대해 Dell EMC에 문의하려면

단계

1. www.dell.com/support/home 페이지로 이동합니다.
2. 페이지 우측 하단에 있는 드롭다운 메뉴에서 국가를 선택합니다.
3. 맞춤형 지원:
 - a. **Enter your Service Tag(서비스 태그 입력)** 필드에 시스템 서비스 태그를 입력합니다.
 - b. **제출**을 클릭합니다.
여러 가지 지원 범주가 나열되어 있는 지원 페이지가 표시됩니다.
4. 일반 지원:
 - a. 제품 범주를 선택합니다.
 - b. 제품 세그먼트를 선택합니다.
 - c. 제품을 선택합니다.
여러 가지 지원 범주가 나열되어 있는 지원 페이지가 표시됩니다.
5. Dell EMC 전역 기술 지원에 대한 연락처 세부 정보를 보려면
 - a. **전역 기술 지원**을 클릭합니다.
 - b. Contact Us 웹 페이지의 **서비스 태그 입력** 필드에 시스템 서비스 태그를 입력합니다.

설명서에 대한 사용자 의견

Dell EMC 설명서 페이지에서 설명서를 평가하거나 **피드백 보내기**를 클릭해 피드백을 남길 수 있습니다.